



การออกแบบวงจรขยายกำลังสี่เหลี่ยมผืนผ้าวิทยุในย่านความถี่เอฟเอ็น  
(Design of power amplifier radio frequency circuit for FM band)

นำเสนอโดย

นายพิพัชรพล ใจนพลาพล	รหัสนักศึกษา	B5012077
นายอติชาต เรียวเรืองแสงกุล	รหัสนักศึกษา	B5019410
นายอภิวัฒน์ มีวะบิก	รหัสนักศึกษา	B5026319

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 427494 โครงการศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

# การออกแบบบางจราจายกำลังส่งสัญญาณวิทยุในย่านความถี่เอฟเอ็ม

คณะกรรมการสอบโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองไสaka)

กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองอักษะเอก ดร. ประโยชน์ คำสวัสดิ์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปียาภรณ์ กระฉองดอนอก)

กรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับรายงานโครงการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ  
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม รายวิชา 427499 โครงการวิศวกรรม  
โทรคมนาคม และรายวิชา 427494 โครงการศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม ประจำปีการศึกษา 2554

โครงงาน	การออกแบบวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณวิทยุในย่านความถี่อัฟเอิม (Design of power amplifier radio frequency circuit for FM band)	
ขัดทำโดย	นายพิพัชรพล จอมพลาเพล	รหัสนักศึกษา B5012077
	นายนายอติชาต เรียวเรืองแสงกุล	รหัสนักศึกษา B5019410
	นายอภิวัฒน์ บัวเบิก	รหัสนักศึกษา B 5026319
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสดา	
สาขาวิชา	วิศวกรรมโทรคมนาคม	
ภาคการศึกษาที่	3/2554	

### บทคัดย่อ

(Abstract)

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประยุกต์การทำงานของ Power amplifier โดยใช้ทรานซิสเตอร์ BLF 578 ซึ่งคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ตัวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน High-efficiency tuning set-up , High voltage LDMOS , Amplifier implementation , Class-B CW , FM band , Pulsed power แต่ในที่นี้เราจะใช้คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ BLF 578 ทางด้าน FM band โดยใช้หลักการ Matching circuit เพื่อทำการขยายกำลังส่งสัญญาณในย่านความถี่ 88-108 MHz ให้มีกำลังงานสูงขึ้น

## กิตติกรรมประกาศ

### (Acknowledgement)

โครงการเครื่องขยายกำลังสั่ง ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ทำโครงการขอกราบขอบพระคุณ พ.ศ.ดร.ชาญชัย ทองโสกา อารยบุรีที่ปรึกษาโครงการที่กรุณาให้กำปรึกษา ชี้แนะ และให้การช่วยเหลือในการศึกษาโครงการอย่างดีตลอดมา รวมถึงให้คำแนะนำในการเขียนและตรวจแก้โครงการจนเสร็จสมบูรณ์

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องมือ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกท่านที่สละเวลาให้ความช่วยเหลือ และอ่านวิเคราะห์ความไม่ถูกต้องในข้อความที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ กับพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่ด้วย

นายพิพัตรพล ใจนพลาพล  
นายนายอติชาต เรียวเรืองแสงกุล  
นายอภิวัฒน์ บัวเบิก

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ .....	๑
กิตติกรรมประกาศ .....	๖
สารบัญ .....	๗
สารบัญรูป .....	๘
สารบัญตาราง .....	๙
บทที่ 1 บทนำ .....	๑
1.1 วัตถุประสงค์ .....	๑
1.2 ขอบเขตการทำงาน .....	๒
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ .....	๒
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน .....	๓
บทที่ 2 ทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุ .....	๔
2.1 ทฤษฎีการคลื่นที่ของคลื่นวิทยุ .....	๔
2.2 การส่งกำลังคลื่นความถี่วิทยุ .....	๗
2.3 การวิเคราะห์อินพีเดนซ์โดยใช้สมิชาร์ต .....	๙
บทที่ 3 วงจรขยายกำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุในย่านความถี่อิ Sof เอ็ม กำลัง 1000 วัตต์ .....	๑๓
3.1 ระบบทั่วไปของการใช้งานคลื่นวิทยุ .....	๑๓
3.2 วงจรขยายสัญญาณความถี่วิทยุ .....	๑๔
3.3 โครงสร้างของวงจรขยายสัญญาณคลื่นวิทยุแบบ พุช-พูล (Push-Pull) .....	๑๗
3.4 การออกแบบวงจรขยายสัญญาณคลื่นวิทยุแบบ พุช-พูล ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ กำลัง 1000 วัตต์ .....	๒๐

## สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
<b>บทที่ 4 การออกแบบและสร้าง wang ของยาจำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ในย่านความถี่อิฟเอ็ม กำลัง 1000 วัตต์</b>	<b>37</b>
4.1 การออกแบบ wang ของยาจำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์	37
4.2 การสร้าง wang ของยาจำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์	62
<b>บทที่ 5 ผลการทดลอง</b>	<b>70</b>
5.1 การวัดผลการทดลอง wang ของยาจำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ในย่านความถี่อิฟเอ็ม	70
5.2 สรุปผลการทดลอง	98
<b>บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ</b>	<b>99</b>
6.1 สรุปผล	99
6.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ	100
6.3 แนวทางการพัฒนา	100
<b>ภาคผนวก</b>	<b>101</b>
<b>ประวัติผู้เขียน</b>	<b>116</b>
<b>บรรณานุกรม</b>	<b>117</b>

## สารบัญรูป

รายการ	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงวงจรส่งกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปสู่โหลด .....	7
รูปที่ 2.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่โหลดเทียบกับอินพิเดนซ์ของโหลด .....	8
รูปที่ 2.3 แสดงวงจรที่ใช้ในการหาอินพุตอินพิเดนซ์ .....	9
รูปที่ 2.4 แสดงการหา $Z_m$ โดยใช้สมินิชาร์ต .....	12
รูปที่ 3.1 แสดงໄโคะแกรมของระบบคลื่นความถี่วิทยุพื้นฐาน .....	13
รูปที่ 3.2 คุณลักษณะทั่วไปของวงจรขยายสัญญาณ .....	15
รูปที่ 3.3 รูปวงจรขยายสัญญาณ .....	16
รูปที่ 3.4 แสดงโครงสร้างของวงจรขยายกำลังคลื่นวิทยุแบบพุช – พูล .....	18
รูปที่ 3.5 วงจรขยายสัญญาณคลาสเอบีแบบพุชพูล.....	19
รูปที่ 3.6 ลักษณะการทำงานของวงจรขยายคลาสเอบีแบบพุชพูล.....	19
รูปที่ 3.7 ลักษณะของวงจรแยกสัญญาณ .....	21
รูปที่ 3.8 ลักษณะของวงจรรวมสัญญาณ .....	22
รูปที่ 3.9 แสดงการทำงานของบาลัน .....	23
รูปที่ 3.10 แสดงโครงสร้างของบาลัน .....	23
รูปที่ 3.11 แสดงอินพุตอินพิเดนซ์เทียบกับความขาวของสายส่ง .....	25
รูปที่ 3.12 ก. แสดงรูปแบบ BLF 578 .....	26
รูปที่ 3.12 ข. แสดงสัญลักษณ์ของ LDMOS BLF 578 .....	26
รูปที่ 3.13 กราฟแสดงอินพุต / เอาท์พุตอินพิเดนซ์ของ mosfet .....	28
รูปที่ 3.14 โครงข่ายแมตซ์ชิ่งอินพิเดนซ์ .....	29

## สารบัญรูป (ต่อ)

รายการ	หน้า
รูปที่ 3.15 โครงข่ายแมตซ์ชิ่งอินพุตอินพิแคนซ์.....	30
รูปที่ 3.16 โครงข่ายแมตซ์ชิ่งเอาท์พุตอินพิแคนซ์ .....	31
รูปที่ 3.17 โครงสร้างของแพนกูมิสเมิท.....	32
รูปที่ 3.18 การกำหนดคุณบันแพนกูมิสเมิท.....	34
รูปที่ 3.19 ทิศทางการเคลื่อนที่ของการแมตซ์ชิ่งอุปกรณ์บนแพนกูมิสเมิท.....	35
รูปที่ 3.20 การอ่านค่าความยาวของส่วน โลจิกบันแพนกูมิสเมิท .....	36
รูปที่ 4.1 คุณสมบัติของสาย Semi Rigid Coaxial Cable RG405 .....	41
รูปที่ 4.2 Smith Chart และการวินาทีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า ของวงจรบาลานซ์ด้านอินพุต .....	42
รูปที่ 4.3 วงจรแสดงอุปกรณ์ของวงจรบาลานซ์ด้านอินพุต .....	43
รูปที่ 4.4 คุณสมบัติของสาย Coaxial Cable RG402 .....	46
รูปที่ 4.5 Smith Chart และการวินาทีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า ของวงจรบาลานซ์ด้านเอาท์พุต .....	47
รูปที่ 4.6 วงจรแสดงอุปกรณ์ของวงจรบาลานซ์ด้านเอาท์พุต .....	48
รูปที่ 4.7 คุณสมบัติของสาย Semi Rigid Coaxial Cable M17/152.....	51
รูปที่ 4.8 Smith Chart และการวินาทีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าของ วงจรแมตซ์ชิ่งอินพิแคนซ์ด้านอินพุต .....	52
รูปที่ 4.9 วงจรแสดงอุปกรณ์ของแมตซ์ชิ่งอินพิแคนซ์ด้านอินพุต .....	53
รูปที่ 4.10 คุณสมบัติของสาย Coaxial Cable EZ-141-25 .....	55

## สารบัญรูป (ต่อ)

รายการ	หน้า
รูปที่ 4.11 Smith Chart แสดงการวนหาค่าความหนึ่ยนนำทางไฟฟ้า ของวงจรแมตซ์ชิ่งอินพิเดนซ์ทังค้านเอาท์พุต.....	56
รูปที่ 4.12 วงจรแสดงอุปกรณ์ของแมตซ์ชิ่งอินพิเดนซ์ทังค้านเอาท์พุต .....	57
รูปที่ 4.13 โครงสร้างของวงจร ใบอัสทรานซิสเตอร์ชนิด LDMOS.....	60
รูปที่ 4.14 วงจรใบอัสทรานซิสเตอร์ LDMOS ที่ออกแบบ .....	61
รูปที่ 4.15 วงขยายกำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ.....	62
รูปที่ 4.16 วงขยายกำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุค้านอินพุต .....	63
รูปที่ 4.17 คลื่นวิทยุวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณค้านเอาท์พุต.....	65
รูปที่ 4.18 แผงวงจรจริงที่พร้อมลงอุปกรณ์ .....	66
รูปที่ 4.19 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในวงจรบางส่วน .....	67
รูปที่ 4.20 แผงวงจรที่ลงอุปกรณ์บางส่วนและลายส่งสัญญาณ .....	68
รูปที่ 4.21 แผงวงจรเมื่อลงอุปกรณ์สำเร็จ .....	68
รูปที่ 4.22 ทรานซิสเตอร์ BLF578.....	69
รูปที่ 4.23 วงจรที่ประกอบสำเร็จ พร้อมทั้งติดตั้งระบบระบายความร้อน .....	69
รูปที่ 5.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองบางส่วน.....	70
รูปที่ 5.2 Infrared camera ที่ใช้วัดอุณหภูมิของทรานซิสเตอร์ .....	71
รูปที่ 5.3 บล็อกโดยแกรมแสดงถักยณาการทดลองวงจร .....	72
รูปที่ 5.4 จ่ายแรงดันเข้าที่ขาเดренเท่ากับ 48 โวลต์ .....	72
รูปที่ 5.5 ปรับค่า Signal generator ให้ได้ความถี่ที่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	73

## สารบัญรูป (ต่อ)

รายการ	หน้า
รูปที่ 5.6 ค่าสูงสุดของกำลังของสัญญาณเอาท์พุตที่วัดได้โดย Watt meter ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์.....	73
รูปที่ 5.7 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุด ใน Oscilloscope ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	74
รูปที่ 5.8 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุด ใน Spectrum analyzer ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	74
รูปที่ 5.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาท์พุต( $P_{out}$ ) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	77
รูปที่ 5.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย(Gain) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	77
รูปที่ 5.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	78
รูปที่ 5.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	79
รูปที่ 5.13 จ่ายแรงดันเข้าที่ขาเครนเท่ากับ 48 โวลต์ .....	80
รูปที่ 5.14 ปรับค่า Signal generator ให้ได้ความถี่ที่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	80
รูปที่ 5.15 ค่าสูงสุดของกำลังของสัญญาณเอาท์พุตที่วัดได้โดย Watt meter ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์.....	81
รูปที่ 5.16 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุดใน Oscilloscope ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์.....	81

## สารบัญรูป (ต่อ)

รายการ	หน้า
รูปที่ 5.17 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุดใน Spectrum analyzer ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์.....	82
รูปที่ 5.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาท์พุต( $P_{out}$ ) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์.....	85
รูปที่ 5.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย(Gain) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	85
รูปที่ 5.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	86
รูปที่ 5.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	87
รูปที่ 5.22 จ่ายแรงดันเข้าที่ขาเดренเท่ากับ 48 โวลต์ .....	88
รูปที่ 5.23 ปรับค่า Signal generator ให้ได้ความถี่ที่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์.....	88
รูปที่ 5.24 ค่าสูงสุดของกำลังของสัญญาณเอาท์พุตที่วัดโดย Watt meter ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์.....	89
รูปที่ 5.25 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุดใน Oscilloscope ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์.....	89
รูปที่ 5.26 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุดใน Spectrum analyzer ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์.....	90
รูปที่ 5.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาท์พุต( $P_{out}$ ) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	93

## สารบัญรูป (ต่อ)

รายการ	หน้า
รูปที่ 5.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย(Gain) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	93
รูปที่ 5.29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	94
รูปที่ 5.30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	95
รูปที่ 5.31 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาท์พุต( $P_{out}$ ) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ )ของทั้งสามความถี่ .....	96
รูปที่ 5.32 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย(Gain) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ )ของทั้งสามความถี่ .....	96
รูปที่ 5.33 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ )ของทั้งสามความถี่ .....	97
รูปที่ 5.34 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ )ของทั้งสามความถี่ .....	97
รูปที่ 5.35 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาท์พุต( $P_{out}$ ) ในย่านความถี่ 88-108 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอิตพุตเท่ากับ 1 วัตต์ .....	98
รูปที่ 5.36 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย(Gain) ในย่านความถี่ 88-108 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอิตพุตเท่ากับ 1 วัตต์ .....	98
รูปที่ 5.37 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) ในย่านความถี่ 88-108 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอิตพุตเท่ากับ 1 วัตต์ .....	99
รูปที่ 5.38 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature) ในย่านความถี่ 88-108 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอิตพุตเท่ากับ 1 วัตต์ .....	99

## ตารางบัญชี

รายการ	หน้า
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงอินพุตอิมพิเดนซ์และเอาท์พุตอิมพิเดนซ์ของ BLF578 จากแผ่นข้อมูล .....	27
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงค่าต่างๆ ใน Smith Chart ของวงจรบาลานซ์ทางค้านอินพุต .....	43
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่าต่างๆ ใน Smith Chart ของวงจรบาลานซ์ทางค้านเอาท์พุต.....	48
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าต่างๆ ใน Smith Chart ของวงจรแมตซ์ชิ่งอิมพิเดนซ์ค้านอินพุต .....	52
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงค่าต่างๆ ใน Smith Chart ของวงจรแมตซ์ชิ่งอิมพิเดนซ์ค้านเอาท์พุต.....	57
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงค่าต่างๆ ของวงจรขยายกำลังสั่งสัญญาณคลื่นวิทยุค้านอินพุต.....	64
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงค่าต่างๆ ของวงจรขยายกำลังสั่งสัญญาณคลื่นวิทยุค้านเอาท์พุต .....	66
ตารางที่ 5.1 ค่าจากการทดลองวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	75
ตารางที่ 5.2 แคต้าที่ได้จากการคำนวณของวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	76
ตารางที่ 5.3 ค่าจากการทดลองวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	83
ตารางที่ 5.4 แคต้าที่ได้จากการคำนวณของวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	84
ตารางที่ 5.5 ค่าจากการทดลองวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	91
ตารางที่ 5.6 แคต้าที่ได้จากการคำนวณของวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ .....	92

## บทที่1

### บทนำ

#### 1.1 บทนำ

ในการขยายสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุโดยการใช้โซลิดสเตต้นี้ จะใช้เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานความถี่สูงในย่านความถี่วิทยุ แต่โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์ขยายสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุที่มีกำลังขยายสูงมักเป็นหลอดสุญญากาศ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง และความยืดหยุ่นในการซ่อมบำรุง จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ เพราะฉะนั้นจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์โซลิดสเตตในการสร้างวงจรขยายสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุ แต่ ข้อจำกัดของอุปกรณ์โซลิดสเตต ก็คือ ไม่สามารถจ่ายกำลังได้สูงถึงระดับกิโลวัตต์ได้ จึงต้องสร้างเป็นโมดูลขนาดเล็กແลี้ยวรวมกำลังของแต่ละโมดูลเข้าด้วยกัน

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการพัฒนาโมดูลดังกล่าวขึ้น โดยในเบื้องต้นได้จำลองการทำงานของวงจรขยายสัญญาณแบบ พุช-พูล โดยใช้อุปกรณ์โซลิดสเตตดังกล่าว

#### 1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาทำความเข้าใจหลักการการทำงานของวงจรขยายสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุ
- สามารถออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุได้
- เพื่อศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่จำเป็นในการทดลอง และนำมาประยุกต์ใช้ในการทดลองจริงได้
- เพื่อพัฒนาวงจรขยายสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 1.3 ขอบเขตการทำงาน

1. ศึกษาอุปกรณ์โซลิดสเตตที่จะใช้ในวงจร
2. ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุ
3. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบวงจร
4. ออกแบบลายวงจรใน PCB เพื่อใช้เป็นแพลงวงจร
5. นำอุปกรณ์ที่ใช้งานมาประกอบเข้าด้วยกันบนแพลงวงจร และทำการทดสอบเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์

### 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถทำการพัฒนาวงจรที่ใช้อุปกรณ์โซลิดสเตตในการขยายสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุได้
2. สามารถออกแบบและหาค่าต่างๆ ที่สำคัญในวงจรขยายสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุได้
3. สามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้
4. สามารถวิเคราะห์งานและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

## 1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาอุปกรณ์โซลิดสเตทที่จะใช้ในวงจร
2. ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวกับค่าความถี่วิทยุ
3. ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบวงจร
4. คำนวณค่า Matching Impedance รวมไปถึงค่าต่างๆ ที่สำคัญในการออกแบบวงจร
5. ออกแบบลายวงจรและทำการสร้างลายวงจรบนแผ่น FR4 โดยการกัดแพ่นปริ้นท์
6. จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตามที่ออกแบบ
7. ทำการประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
8. จ่ายไฟเลี้ยงให้แก่วงจร และทำการทดสอบการทำงานของวงจร
9. วิเคราะห์และสรุปผลการทำงานของวงจร
10. จัดทำรูปเล่มรายงาน

## บทที่ 2

### ทฤษฎีสำหรับเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุ

#### 2.1 ทฤษฎีการคลื่นที่ของคลื่นวิทยุ

คลื่นความถี่วิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยคลื่นไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กแสดงดังสมการที่ (2.1) และ (2.2) ซึ่งจะประกอบด้วยสองประสาทต่างๆ จากกันและจะต่างจากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ตามแกน  $z$

$$E_x = E_{0y} \cos(\omega t - \beta z) \quad (2.1)$$

$$H_y = H_{0y} \cos(\omega t - \beta z) \quad (2.2)$$

โดยที่  $E_{0y}$  คือสนามไฟฟ้ามีหน่วยเป็น  $V/m$  และ  $H_{0y}$  คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็น  $A/m$  ในทางเทคนิค แล้วจะเรียกอัตราส่วนระหว่างสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กนี้ว่า อินทรีนิกอิมพีเดนซ์ (Intrinsic impedance) และแสดงดังสมการที่ (2.3)

$$\frac{E_x}{H_y} = Z_0 = \sqrt{\mu/\epsilon} = \sqrt{(\mu_0\mu)/(\epsilon_0\epsilon)} \quad (2.3)$$

และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็วในการเคลื่อนที่แสดงดังสมการที่ (2.4)

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} \quad (2.4)$$

### 2.1.1 การเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุในสัญญาการ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นความถี่วิทยุมีคุณสมบัติบางประการที่น่าสนใจ เช่น ความเร็วในการเคลื่อนที่ และความยาวคลื่นเป็นต้น ความเร็วในการการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุในสัญญาการ สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (2.5)

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} \quad (2.5)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \\ &= 2.99792 \times 10^8 \text{ เมตร/วินาที} \end{aligned}$$

และคลื่นความถี่วิทยุนี้มีความยาวคลื่นแสดงดังสมการที่ (2.6)

$$\lambda = \frac{v_p}{f} \quad (2.6)$$

ในสัญญาการสามารถหา อินทรีนสิติก อินพีเดนซ์ ได้ด้วยสมการที่ (2.7)

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \quad (2.7)$$

$$= \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8.85 \times 10^{-2}}}$$

$$= 376.8 \quad \text{โอห์ม}$$

เมื่อคลื่นวิทยุเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางอื่นจะทำให้คลื่นวิทยุเคลื่อนที่ช้าลงแต่ความถี่ยังคงเท่าเดิมและส่งผลทำให้ความยาวคลื่นลดลงด้วย

### 2.1.2 การเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุผ่านสายโภคแลกเชี้ยล

เมื่อคลื่นวิทยุเคลื่อนที่ผ่านสายโภคแลกเชี้ยลความเร็วของคลื่นจะลดลง โดยค่า Relative dielectric constant ( $\epsilon_r$ ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสายโภคแลกเชี้ยล แสดงดังสมการที่ (2.8)

$$v_p = c / \sqrt{\epsilon_r} \quad (2.8)$$

คุณสมบัติที่สำคัญของสายโภคแลกเชี้ยล คือ มีค่าอิมพีเดนซ์เฉพาะ (Characteristic line impedance) แสดงดังสมการที่ (2.9) และค่าอิมพีเดนซ์เฉพาะนี้จะมีที่ค่าคงที่ทุกความยาวสาย ซึ่งคุณสมบัตินี้จะถูกนำไปใช้ในการส่งกำลังของคลื่นวิทยุ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไป

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (2.9)$$

### 2.1.3 การเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุในไมโครสตริปoline

การเคลื่อนที่ของคลื่นความถี่วิทยุในไมโครสตริปoline คล้ายกับการเคลื่อนที่ของคลื่นความถี่วิทยุ ข้อดีของ ไมโครสตริป คือ สามารถกำหนดค่าอิมพีเดนซ์เฉพาะได้ ทำให้คิดหยุ่นต่อการนำไปใช้ ค่าอิมพีเดนซ์เฉพาะของไมโครสตริปสามารถแสดงได้ดังสมการที่ (2.10)

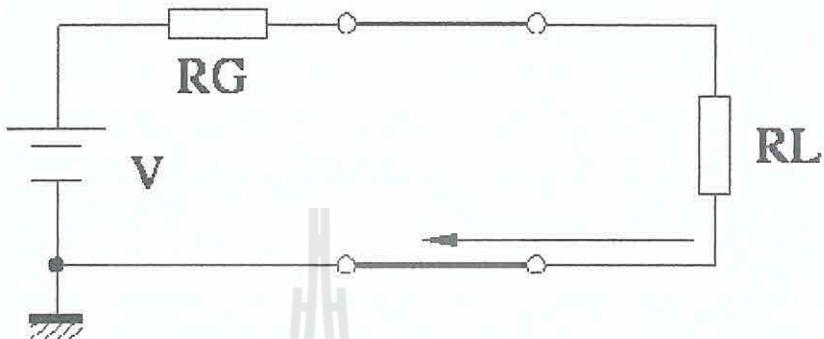
$$Z_0 = \frac{Z_f}{\sqrt{\epsilon_{eff}} \left( 1.393 + \frac{w}{h} + \frac{2}{3} \ln\left(\frac{w}{h} + 1.444\right) \right)} \quad (2.10)$$

$$\epsilon_{eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left( 1 + 12 \frac{h}{w} \right)^{-1/2} \quad (2.11)$$

และความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นความถี่วิทยุในไมโครสตริป สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (2.12)

$$v_p = c / \sqrt{\epsilon_{eff}} \quad (2.12)$$

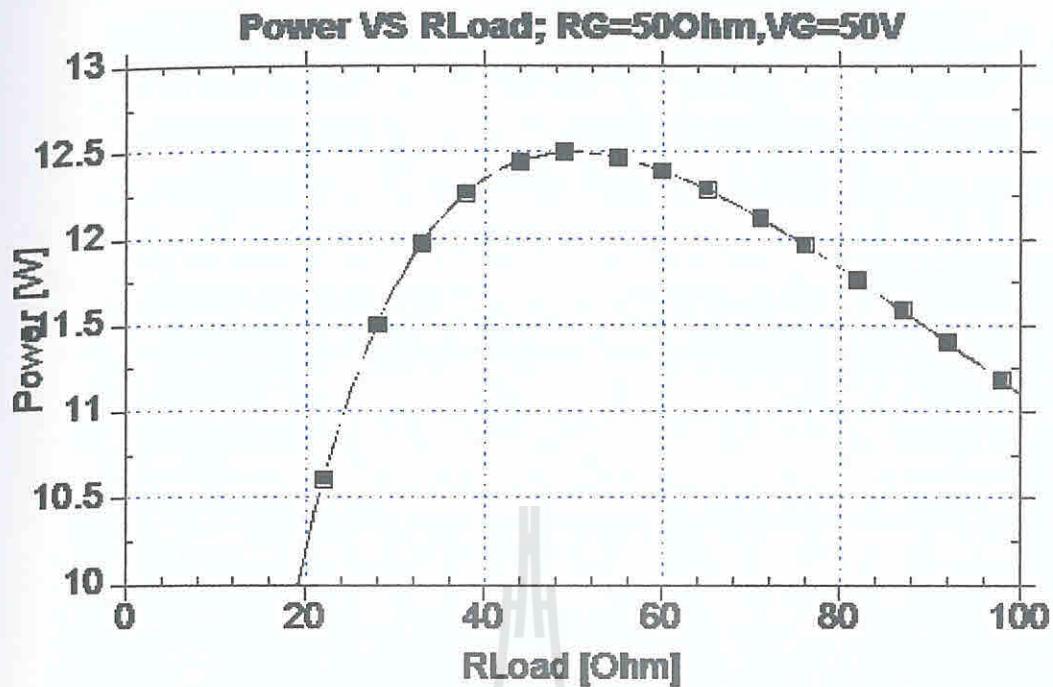
## 2.2 การส่งกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปสู่โหลดให้ได้มากที่สุด อิมพีเดนซ์ระหว่างแหล่งจ่ายกับอิมพีเดนซ์ของโหลดจะต้องเท่ากัน สามารถอธิบายด้วยรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แสดงวงจรส่งกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปสู่โหลด

จากรูปที่ 2.1 จะกำหนดให้อิมพีเดนซ์ของแหล่งจ่าย  $RG$  มีค่าคงที่ 50 โอห์ม แล้วทำการปรับค่าอิมพีเดนซ์ของโหลด  $RL$  แล้วหากำลังไฟฟ้าที่โหลด  $RL$  ด้วยสมการที่ (2.13) โดยที่แหล่งจ่ายมีแรงดัน  $V$  เท่ากับ 50 โวลต์ เมื่อนำมาเขียนกราฟจะแสดงให้เห็นว่ากำลังที่โหลดจะมากที่สุดเมื่ออิมพีเดนซ์ของโหลดเท่ากับอิมพีเดนซ์ของแหล่งจ่าย แสดงดังรูปที่ 2.2

$$P_{RL} = R_L \left( \frac{V}{R_G + R_L} \right)^2 \quad (2.13)$$



รูปที่ 2.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่โหลดเทียบกับอิมพีเดนซ์ของโหลด

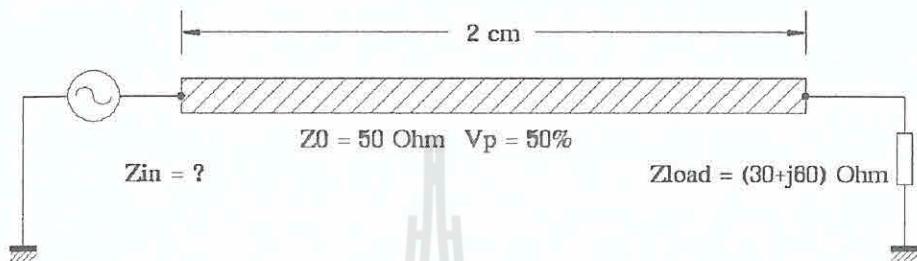
เมื่อเราส่งกำลังคลื่นความถี่วิทยุผ่านสายส่ง ก็จะต้องให้อิมพีเดนซ์ที่ด้านสายของสายส่งมีค่าเท่ากับอิมพีเดนซ์ของแหล่งจ่าย และอิมพีเดนซ์ของโหลดจะต้องเท่ากันกับอิมพีเดนซ์เฉพาะของสายส่ง ถ้าอิมพีเดนซ์ของโหลดไม่เท่ากับอิมพีเดนซ์เฉพาะของสายส่ง จะต้องมีแมตซ์ชิ้งเน็ตเวิร์ค ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การแมตซ์โดยใช้สายโ Cooke หรือเส้นตรง การแมตซ์โดยใช้ในโครงสร้าง และ การแมตซ์โดยใช้แมตซ์ชิ้งเน็ตเวิร์คเป็นต้น

วิธีการแมตซ์อิมพีเดนซ์ส่วนใหญ่จะเริ่มด้านจากอิมพีเดนซ์ของโหลดด้านมาจะพิจารณาอินพุตอิมพีเดนซ์ของสายส่งว่ามีค่าตามที่ต้องการแล้วหรือไม่ เมื่อปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆ ค่าความยาวทางไฟฟ้า, อิมพีเดนซ์เฉพาะ และค่าความจุในกรณีแมตซ์ด้วย คาปิซิเตอร์ เป็นต้น สมการที่ใช้อินพุตอิมพีเดนซ์สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (2.14)

$$Z_m(d) = Z_0 \left( \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)} \right) \text{ เมื่อ } \beta = \frac{2\pi}{\lambda}, d = \text{Electrical length} \quad (2.14)$$

### 2.3 การวิเคราะห์อินพุตอินพีเดนซ์โดยใช้สมिथาร์ต

การหาอินพุตอินพีเดนซ์โดยใช้สมิ�าร์ต เป็นวิธีที่สะดวก ซึ่งจะพิจารณาจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ ยกตัวอย่าง เช่น การหาอินพุตอินพีเดนซ์  $Z_m$  เมื่อโหลดอินพีเดนซ์  $Z_L = (30 + j60)$  โอม ลูกต่อเข้าด้วยกันกับสายส่งถัญญาณที่มีอินพีเดนซ์เฉพาะ 50 โอม และมี  $V_p = 50\%$  โดยระบบนี้ทำงานที่ความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์ แสดงดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 แสดงวงจรที่ใช้ในการหาอินพุตอินพีเดนซ์

วิธีการ หา  $Z_m$  โดยการคำนวณจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ  $\Gamma_m$

1. หาค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่โหลด  $\Gamma_0$  โดยใช้สมการ ที่ (2.15)

$$\Gamma_0 = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \Gamma_{0r} + \Gamma_{0i} = |\Gamma_0| e^{j\theta_L} \quad (2.15)$$

$$\Gamma_0 = \frac{Z_L + Z_0}{Z_L - Z_0}$$

$$= \frac{30 + j60 - 50}{30 + j60 + 50}$$

$$= 0.2 + j0.6 = |0.6325| e^{j71.56^\circ}$$

สามารถเขียน  $\Gamma_0$  ให้อยู่ในรูปที่เข้าใจได้ง่ายจะได้  $\Gamma_0 = 0.6325 \angle 71.56^\circ$

2. คำนวณหาค่า  $\beta$  จากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นด้วยสมการที่ (2.16)

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{Vp} \quad (2.16)$$

$$= \frac{2 \times 3.14 \times 20 \times 10^8}{0.5 \times 2.997 \times 10^8}$$

$$= 83.77$$

ดังนั้นจะได้  $2\beta d = 191.99^\circ$

3. คำนวณสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่ต้นทางของสายส่งด้วยสมการที่ (2.17)

$$\Gamma_{in} = |\Gamma_0| e^{j\theta_L} e^{-j2\beta d} \quad (2.17)$$

$$= |0.6325| e^{j71.56^\circ} e^{-j191.99^\circ}$$

$$= |0.6325| e^{-j120.43^\circ}$$

จะได้  $\Gamma_{in} = |0.6325| \angle -120.43^\circ$

4. คำนวณหาอินพุตอินพีเดนซ์  $Z_{in}$  ด้วยสมการที่ (2.18)

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1 + \Gamma_{in}}{1 - \Gamma_{in}} \quad (2.18)$$

$$= R + jX$$

$$= 14.7 - j26.7 \quad \text{โอห์ม}$$

## วิธีการ หา $Z_m$ โดยใช้สมนิชาร์ต

1. นอร์มอิเลซ์荷ลดอมพีเดนซ์ดังสมการที่ (2.19)

$$z_L = (30 + j60) / 50 = 0.6 + j1.2 \quad (2.19)$$

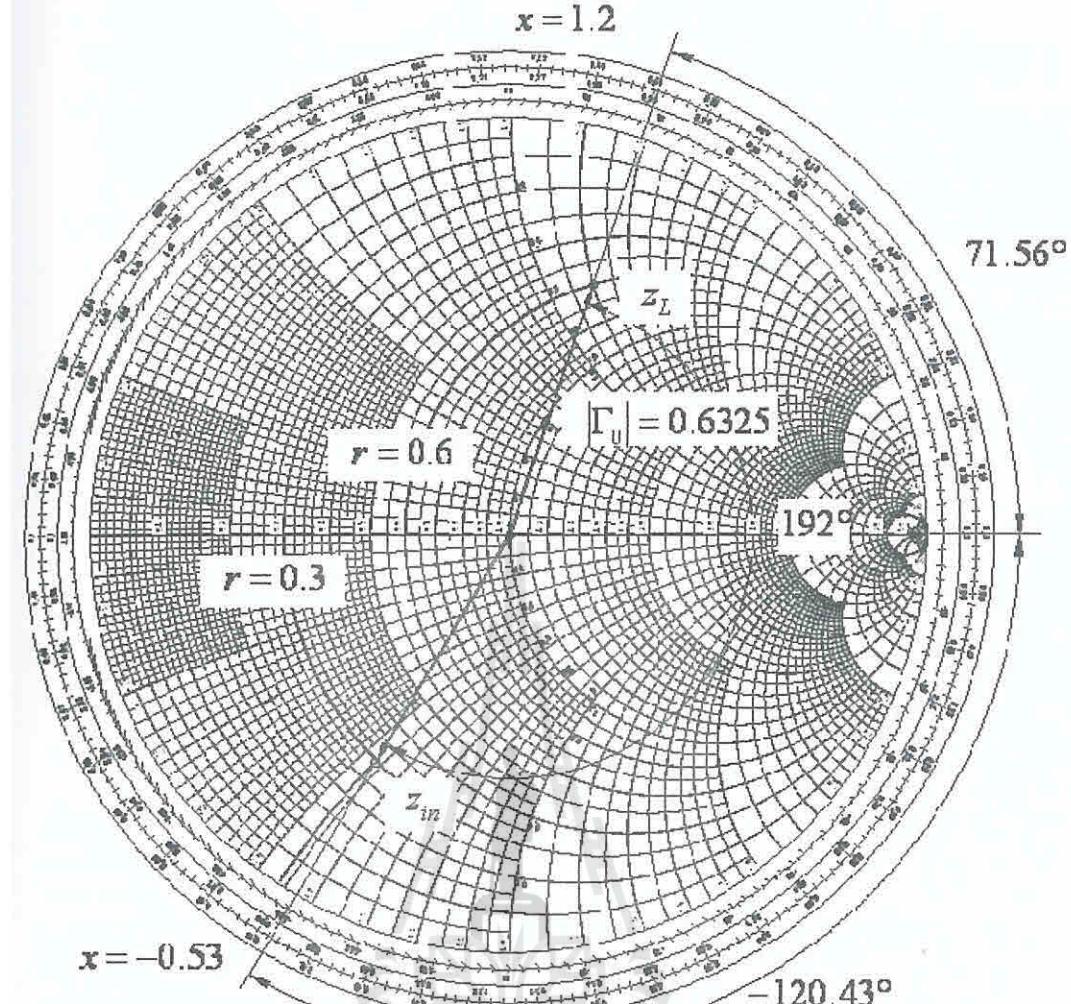
2. แต่ร่วงจากลงบนสมนิชาร์ตที่ทำແහນິ່ງ  $r = 0.6$  และ  $x = 1.2$  แสดงดังรูปที่ 2.4

3. และจะได้  $\Gamma_0$  ที่นอร์มอิเลซ์ แล้วซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 สามารถดูดูมุนได้  $71.56^\circ$

4. แล้วทำการหมุน  $\Gamma_m$  ( $\Gamma_m$  มีแมgnิจูดเท่ากันกับ  $\Gamma_0$ ) ด้วยมุนประมาณ  $192^\circ$  ตามเงื่อนไข  
ที่กำหนดข้างต้น  $2\beta d = 191.99^\circ$

5. จะพบว่าที่จุดนี้บนสมนิชาร์ตมีอินพຸຕອມพີเดນซ์  $z_m = 0.3 - j0.53$  ໂອໜົນ

6. แปลงค่า  $z_m$  ที่ลູກນອຽນอิเลซ์มาแล้วโดยการคูณด้วย 50 จะได้  $Z_m$  ประมาณ  
 $15 - j26.5$  ໂອໜົນ



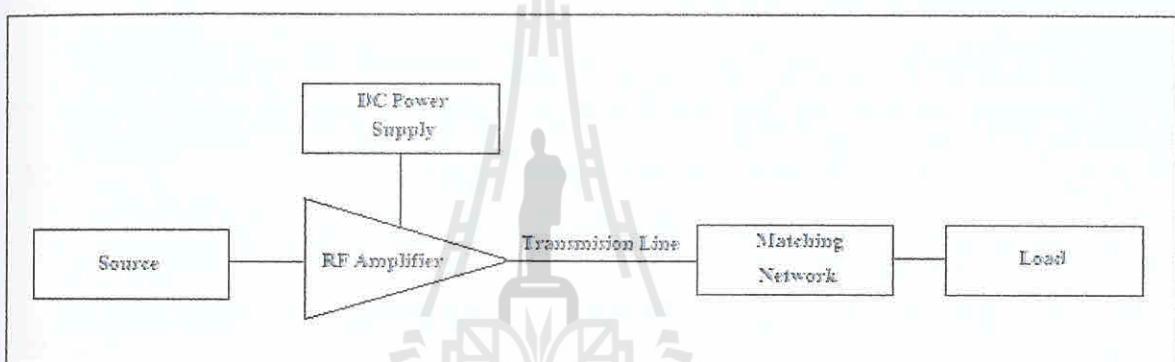
รูปที่ 2.4 แสดงการหา  $Z_m$  โดยใช้สมินิชาร์ต

### บทที่ 3

วงจรขยายกำลังสัมภัญญาณคลื่นวิทยุในย่านความถี่เอฟเอ็ม กำลัง 1000 วัตต์

#### 3.1 ระบบทั่วไปของการใช้งานคลื่นวิทยุ

การใช้งานคลื่นความถี่วิทยุด้านต่างๆ เช่น ใช้ในการกำเนิดพลasma, อุตสาหกรรมไม้ และ การสื่อสารเป็นต้น ระบบคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้งานนี้จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ แสดงดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดง ໄດ້ຂະແໜນຂອງຮະບັນຄືນຄວາມຖີ່ວິທຸພື້ນຮູນ

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 แหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุ ในที่นี้หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สร้างความถี่, 送出สัญญาณ, ควบคุมกำลัง และมีปรีแอมป์ในตัว

3.1.2 เครื่องขยายกำลังคลื่นวิทยุ ทำหน้าที่ขยายกำลังคลื่นวิทยุ หรือแปลงกำลังไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกำลังคลื่นวิทยุที่มีความถี่เดียวกันกับสัญญาณที่นำมาขยาย

3.1.3 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำลังของเครื่องขยายกำลังคลื่นวิทยุ

3.1.4 สายส่งกำลังคลื่นวิทยุ ทำหน้าที่เป็นเส้นทางในการส่งกำลังคลื่นวิทยุ

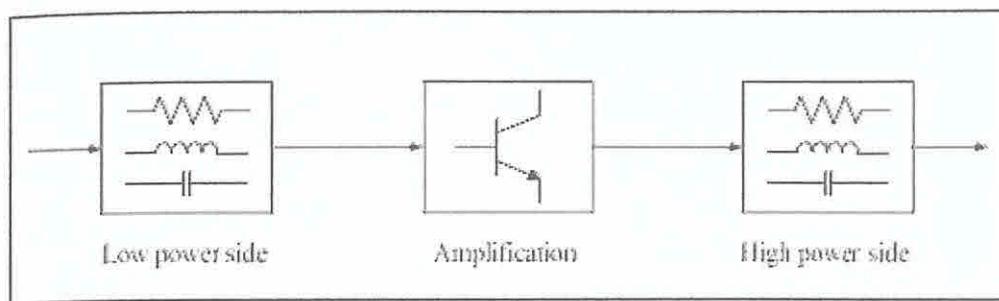
3.1.5 แมตซ์ชิ่งเน็ตเวิร์ค แบบปรับค่าได้ หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ปรับอัมพิเดนซ์ระหว่างเครื่องขยายกำลังคลื่นวิทยุกับໂ Holden ใช้มีอัมพิเดนซ์ทั้งสองมีค่าต่างกัน หรืออัมพิเดนซ์ของ Holden มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นต้น

3.1.6 Holden ทำหน้าที่แปลงกำลังคลื่นวิทยุเป็นอีกพลังงาน เช่น สนามไฟฟ้า, สนามแม่เหล็ก, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ ความร้อน เป็นต้น

### 3.2 วงจรขยายสัญญาณความถี่วิทยุ

วงจรขยายสัญญาณความถี่วิทยุ ทำหน้าที่ขยายสัญญาณที่ต้องการพารามิเตอร์การกระจัดกระจาย (S-parameter) ของ mosfet เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ โดยต้องพิจารณาถึงเสถียรภาพของวงจร อัตราขยายกำลัง กำลังเอาท์พุต ซึ่งต้องเลือกคุณสมบัติและชนิดของ mosfet ให้เหมาะสมทั้งการออกแบบ โครงข่ายแมตซ์ชิ่ง ทั้งทางด้านอินพุตและเอาท์พุตเพื่อให้ได้วงจรขยายสัญญาณความถี่สูงที่มีประสิทธิภาพและอัตราขยายกำลังสูงมากที่สุด

ลักษณะโดยทั่วไปของวงจรขยายสัญญาณความถี่วิทยุที่ออกแบบเป็นลักษณะเป็นภาคส่วน โดยประกอบด้วยภาคอินพุตของวงจรขยายสัญญาณ ภาคขยายสัญญาณและภาคเอาท์พุตของวงจรขยายสัญญาณ ซึ่งในภาคขยายกำลังจะต้องมีการออกแบบวงจรใบแอลอสให้เหมาะสมเพื่อการทำงานของวงจรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการออกแบบ โครงข่ายแมตซ์ชิ่งทั้งภาคอินพุต และเอาท์พุต โดยลักษณะของวงจร โครงข่ายแมตซ์ชิ่งประกอบด้วย ค่าความด้านทาน(R), ตัวเก็บประจุ(C) และตัวเหนี่ยวนำ(L) ซึ่งในรูปที่ 3.2 เป็นบล็อกไซด์แกรมลักษณะโดยทั่วไปของวงจรขยายสัญญาณ โดยด้านอินพุตเป็นวงจรกำลังงานต่ำและด้านเอาท์พุตเป็นส่วนขยายกำลังสูง



รูปที่ 3.2 คุณลักษณะทั่วไปของวงจรขยายสัญญาณ

### 3.2.1 คุณลักษณะของวงจรขยายสัญญาณ

สิ่งสำคัญสำหรับคุณลักษณะของวงจรขยายสัญญาณคือความเป็นเชิงเส้น

ประสิทธิภาพของวงจรขยายสัญญาณ ความสามารถในการขยายสัญญาณเอาท์พุต และอัตราขยายสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณจะมีลักษณะที่เป็นเชิงเส้นถ้าสัญญาณอินพุตและกำลังขยายสัญญาณเอาท์พุตมีลักษณะสัญญาณที่เป็นไปในทางเดียวกันซึ่งจะมีลักษณะการแปรผันตรงตามสมการที่ 3.1

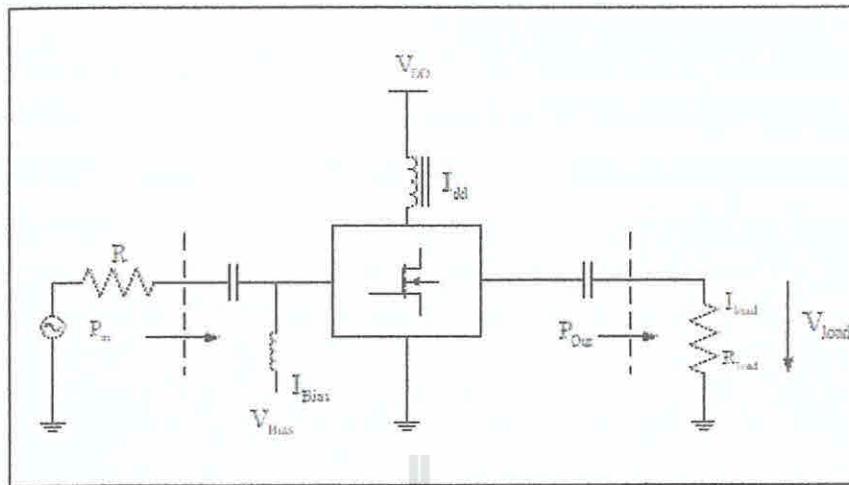
$$V_o(t) = A V_i(t) \quad (3.1)$$

เมื่อ  $V_o(t)$  กือ สัญญาณเอาท์พุต

$V_i(t)$  กือ สัญญาณอินพุต

$A$  กือ อัตราขยายคงที่

โดยทั่วไปวงจรขยายสัญญาณจะมีลักษณะ 2 รูปแบบคือวงจรที่เป็นเชิงเส้น (linear amplifier) และไม่เป็นเชิงเส้น (non-linear amplifier) สำหรับวงจรในรูปที่ 3.3 เป็นลักษณะรูปแบบทั่วไปของวงจรขยายสัญญาณ ซึ่งอัตราขยายสัญญาณ (gain) ที่ได้จากการสามารถหาได้จากสมการที่ 3.2 คือส่วนที่เห็นได้ชัดเจนจากการขยายสัญญาณ โดย  $P_{in}$  เป็นกำลังสัญญาณตรงพอร์ตอินพุตของจรและ  $P_{out}$  เป็นกำลังขยายสัญญาณเอาท์พุตฟังไหลดค ซึ่งจะมีค่าความด้านทานໂ Holden โดยที่  $P_{out}$  สามารถพิจารณาจากรูปที่ 3.3 และสามารถคำนวณหาได้จากส่วนประกอบพื้นฐานจากໂ Holden กระแส  $I_{load}$  และໂ Holden แรงดัน  $V_{load}$  ดังแสดงในสมการที่ 3.3



รูปที่ 3.3 รูปวงจรขยายสัญญาณ

$$\text{Gain} = 10 \log \left( \frac{P_{out}}{P_{in}} \right) \text{ dB} \quad (3.2)$$

$$P_{out} = I_{load} V_{load} \quad (3.3)$$

การกระจายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงจากสองสิ่งประกอบกันจากแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (power-supply) ซึ่งจะประกอบด้วย  $V_{dd}$  และ  $I_{dd}$  และส่วนอื่นๆ ที่เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไบอัส ( $V_{Bias}$ ) และ ( $I_{Bias}$ ) ซึ่งกำลังเอาท์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสามารถหาได้จากสมการที่ 3.4

$$P_{dc} = (V_{Bias} \times I_{Bias}) + (V_{dd} \times I_{dd}) \quad (3.4)$$

การออกแบบวงจรขยายสัญญาณ คือ การออกแบบเพื่อต้องการได้ประสิทธิภาพ (efficiency) ดีที่สุด โดยได้จากการเปรียบเทียบระหว่างกำลังสัญญาณเอาท์พุตของวงจรและค่าของกำลังเอาท์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งสามารถหาค่าประสิทธิภาพของวงจรขยายสัญญาณ เป็นค่าในรูปของเปอร์เซ็นต์ได้จากสมการที่ 3.5

$$\text{Efficiency} = \left( \frac{P_{out}}{P_{dc}} \right) \times 100\% \quad (3.5)$$

### 3.2.2 เสถียรภาพของวงจรขยายสัญญาณ

เสถียรภาพของวงจรขยายสัญญาณเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการพิจารณาในการออกแบบ วงจรขยายสัญญาณ โดยสามารถพิจารณาได้จากพารามิเตอร์การกระจักระยะ (S-parameter) ซึ่ง การตรวจสอบเสถียรภาพของวงจรขยายสัญญาณจะพิจารณาจากค่า K (rollett stability factor) ดัง สมการที่ 3.6 โดย  $\Delta$  มีค่าดังสมการที่ 3.7

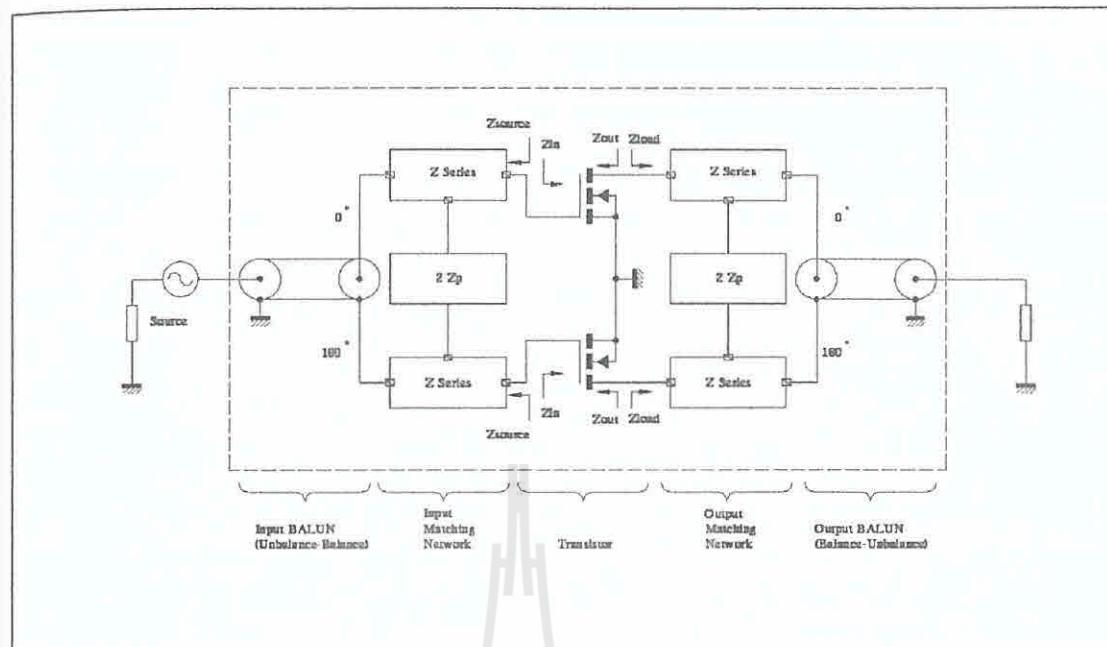
$$K = \left( \frac{1 + |\Delta|^2 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2}{2 \times |S_{11}| \times |S_{22}|} \right) \quad (3.6)$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} \quad (3.7)$$

ในการตรวจสอบเสถียรภาพของวงจรขยายสัญญาณพิจารณาค่า K จากสมการที่ 3.6 ซึ่งถ้าค่า  $K > 1$  จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการออกแบบวงจรขยายสัญญาณ และถ้าค่า  $K < 1$  จะทำ ให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อการออกแบบวงจรขยายโดยจะทำให้วงจรที่ออกแบบมีการอสซิลเลต ตัวเองซึ่งต้องใช้วิธีแก้ด้วยการออกแบบวงจรการป้อนกลับแบบลบ (negative feedback) เพื่อ ป้องกันการอสซิลเลตหรือใช้วิธีอื่นๆ

### 3.3 โครงสร้างของวงจรขยายสัญญาณคลื่นวิทยุแบบ พุช-พูล (Push-Pull)

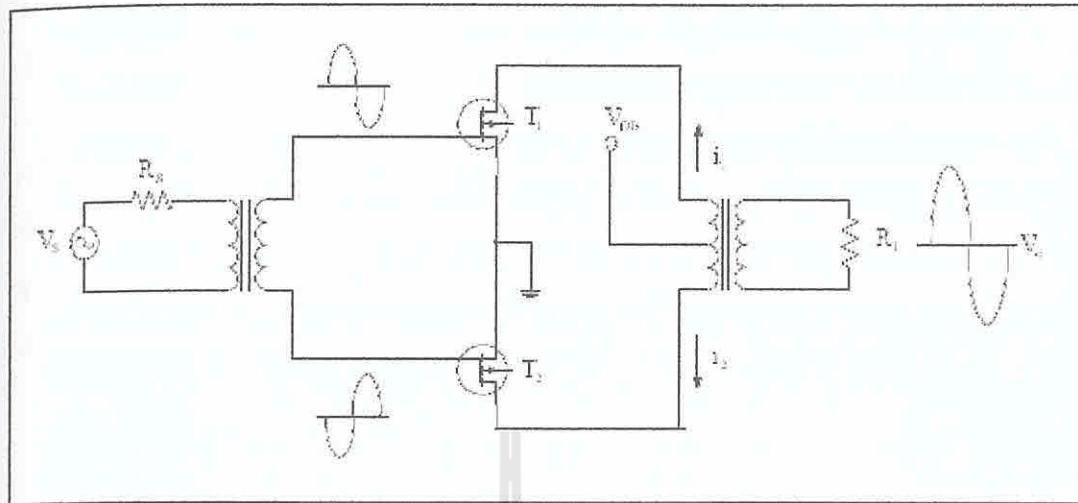
หลักการทำงานของวงจรขยายสัญญาณแบบ Push-pull นิยมใช้ทรานซิสเตอร์ชนิดเดียวกัน สองตัวแบ่งกันขยายสัญญาณตัวละครึ่งงานทำให้ได้อัตราการขยายกำลังสูงขึ้น โดยใช้ บาลัน (BALAN : BALance / UNbalance) เป็นอุปกรณ์ในการแบ่งสัญญาณอินพุตเป็นสองส่วนที่มีไฟส ของสัญญาณอินพุตต่างกัน 180 องศา พร้อมทั้งแบ่งอินพิเดนซ์ Unbalance 50 โอห์ม เป็น Balance 25 โอห์ม สองสัญญาณ หลังจากนั้นอินพุตแมตซ์ซึ่งเน็ตเวิร์คทำหน้าที่แมตซ์สัญญาณ Balance 25 โอห์ม กับ อินพุตอินพิเดนซ์ของทรานซิสเตอร์ การแมตซ์สัญญาณระหว่างทรานซิสเตอร์ไปยัง โหลดก็อาศัยหลักการนี้เข่นเดียวกัน โครงสร้างของวงจรขยายชนิดนี้สามารถแสดงโครงสร้างดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 แสดงโครงสร้างของวงจรขยายกำลังคลื่นวิทยุแบบพุ่ง - พุด

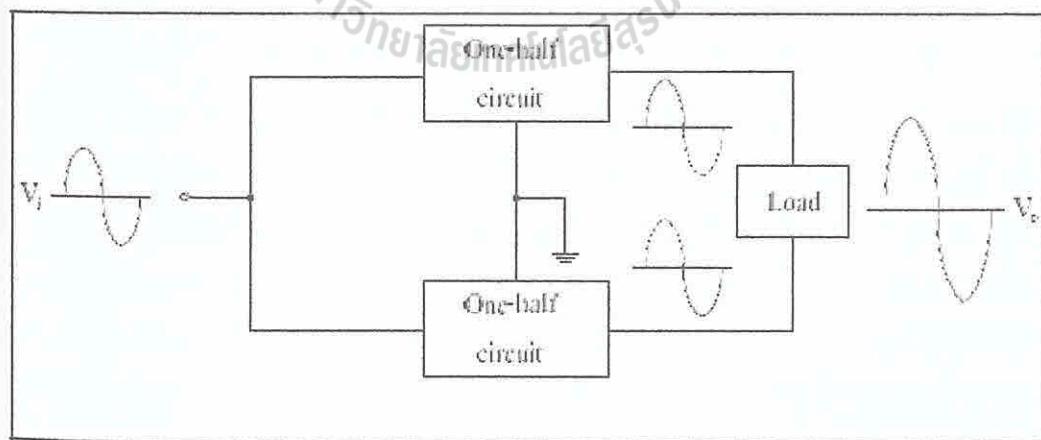
### 3.3.1 วงจรขยายสัญญาณคลาสเอบีแบบพุ่งพุด

ลักษณะการทำงานของวงจรขยายสัญญาณคลาสเอบี (class AB power amplifier circuit) มอสเฟกในวงจรขยายคลาสเอบีจะนำกระแสเพียงครึ่งคานเท่านั้น ดังนั้นเพื่อที่จะให้สัญญาณออกไม่มีความเพี้ยน จึงจำเป็นต้องใช้มอสเฟก 2 ตัว ให้นำกระแสตัวละครึ่งคานสลับกัน วงจรชนิดนี้เรียกว่า วงจรพุ่งพุด (push-pull circuit) ลักษณะของวงจรแสดงดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 วงจรขยายสัญญาณคลาสเอบีแบบพุพูล

วงจรขยายแบบ Push Pull ในรูปที่ 3.5 ใช้มอสเฟทชนิดเดียวกัน 2 ตัว แต่ละตัวส่งสัญญาณออกทางคอลเลกเตอร์เข้าสู่โหลดหนึ่งในครึ่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนทางด้านอินพุตของขั้บมอสเฟทแต่ละตัวแล็บกันทำให้มอสเฟท  $T_1$  และ  $T_2$  พลัดกันนำกระแสตัวละ  $180^\circ$  สำหรับกระแสที่ไหลในโหลด ซึ่งเป็นผลรวมของกระแสของมอสเฟททั้งสองจะไหลตลอดเวลาได้ เพื่อย่างต่อการเข้าใจพิจารณาตามรูปที่ 3.6 ดังนี้



รูปที่ 3.6 ลักษณะการทำงานของวงจรขยายคลาสเอบีแบบพุพูล

จากรูปวงจรขยายสัญญาณคลาสเอบีแบบ Push Pull กำลังเอาท์พุตซึ่งเป็นผลรวม กำลังขยายสัญญาณจากมอสเฟททั้งสองรวมกันที่โหลดสามารถได้จากสมการที่ 3.3 และ สำหรับกำลังทางด้านแหล่งจ่ายอินพุตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เป็นแหล่งจ่ายให้กับมอสเฟททั้งสองด้วยสามารถพิจารณาได้จากสมการที่ 3.4 สำหรับประสิทธิภาพของวงจรขยายคลาสเอบีเป็นสิ่ง สำคัญที่จะต้องพิจารณาเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงวงจรให้ดีที่สุด โดยสามารถพิจารณาได้จาก สมการที่ 3.5 และสำหรับอัตราขยายสัญญาณซึ่งบอกถึงการขยายกำลังของสัญญาณของวงจรซึ่ง สามารถวิเคราะห์และพิจารณาได้จากสมการที่ 3.2

### 3.4 การออกแบบวงจรขยายสัญญาณคลื่นวิทยุแบบ พุช-พูล ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ กำลัง 1000 วัตต์

#### 3.4.1 คลาสของวงจรขยาย

ในการออกแบบวงจรขยายสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่ในย่าน FM Band นี้ จะ เลือกใช้ วงจรขยายคลาสเอบี ซึ่งวงจรคลาสเอบี คือ วงจรขยายที่มีการใบออสทรานซิสเตอร์ในช่วง ระหว่างครึ่งคานกับเต็มคานหรือมากกว่าครึ่งคาน แต่ไม่เกิน 1 คาน และมีประสิทธิภาพกำลังของ การขยาย 50% หรือจะพูดได้ว่าเป็นการรวมเอาระหว่างจุดหรือข้อศีลและข้อศ้อย ของทั้ง คลาสเอ และ คลาสบี เข้าด้วยกันนั่นเอง โดยที่คุณสมบัติของแต่ละคลาสจะเป็นดังนี้

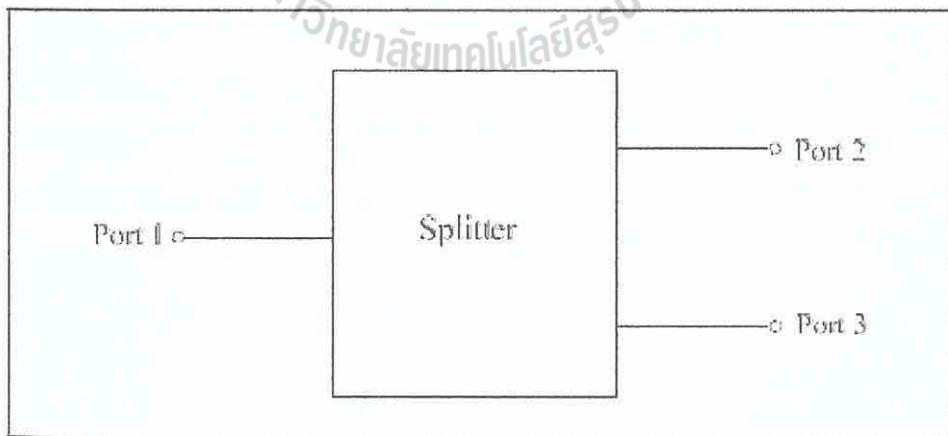
- วงจรขยายคลาสเอ (Class A) คือ วงจรขยายที่มีการใบออสทรานซิสเตอร์ตลอดเวลา หรือ 1 คานเวลาของสัญญาณอินพุต ซึ่งจุดเด่นและจุดด้อยของวงจรขยายคลาสเอ คือ เกิดความเพี้ยนของสัญญาณและมีสัญญาณรบกวนค่อนข้างต่ำ แต่จะมีข้อเสียในด้าน ความร้อนที่จะเกิดอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงเนื่องจากมีการป้อนกระแสไฟอยู่ตลอดเวลา
- วงจรขยายคลาสบี (Class B) คือ วงจรขยายที่มีการใบออสทรานซิสเตอร์ครึ่งเวลา ของสัญญาณอินพุตมีประสิทธิภาพกำลังของการขยาย 78.5% โดยจะใช้ทรานซิสเตอร์ 2 ตัวสลับกันทำงาน ซึ่งจุดเด่นและจุดด้อยของวงจรขยายคลาสบี คือ ไม่ร้อนง่าย แต่จะเกิด ความเพี้ยนของสัญญาณและมีการรบกวนของสัญญาณค่อนข้างมาก

จะเห็นได้ว่างจรรยาดคลาสเอและคลาสนีน์จะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน ซึ่งวงจรคลาสเอบีเป็นการนำเสนอจุดเด่นและจุดด้อยของคลาสเอและคลาสนีมาร่วมกัน นั้นก็จะสรุปได้ว่า วงจรยาดคลาสเอบีนี้ จะใช้ทรานซิสเตอร์ 2 ตัวในการทำงาน ซึ่งการทำงานของทรานซิสเตอร์จะเหมือนคลาสนี แต่จะป้อนกระแสไฟในปริมาณที่ต่ำกว่าของคลาสเอ จึงได้ข้อดีของที่สองคลาส กือ จะไม่เกิดความร้อนมาก และเกิดความเพียงของสัญญาณและมีสัญญาณรบกวนค่อนข้างต่ำ

### 3.4.2 บาลัน (BALUN)

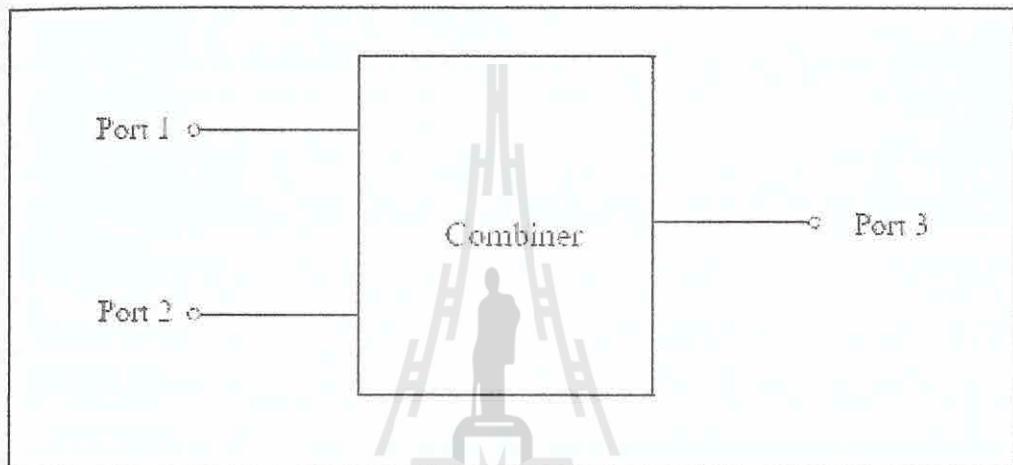
บาลันมีหน้าที่ในการแยกสัญญาณและรวมสัญญาณ ลักษณะของบาลันนี้จะมีหลายรูปแบบ ซึ่งการออกแบบและการสร้างอาจจะมีหลายแบบ เช่น การออกแบบโดยใช้มือแปลงจะใช้ในระบบที่ความถี่ต่ำ กำลังงานสูง และการออกแบบโดยใช้สายโ Cooke หรือแบบใช้ได้ที่ความถี่กลางระดับเมกะเฮิรตซ์ และการออกแบบโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ เป็นวงจรแบบไมโครสตริปเหมาะสมกับงานที่ใช้กับความถี่สูงหรือช่วงกำลังงานไม่สูงมากนัก

ลักษณะของวงจรแยกสัญญาณ (Splitter) เป็นการแยกสัญญาณออกเป็นสองทางหรือหลายทางก็ได้แล้วแต่ความต้องการที่ออกแบบ แต่ต้องพิจารณาถึงอิมพีเดนซ์ของวงจรซึ่งคือการแยกซึ่งของสัญญาณอินพุตและสัญญาณเอาท์พุต ทั้งนี้ขนาดของสัญญาณก็จะลดลงตามจำนวนการแยกของสัญญาณด้วย ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 3.7 เป็นบล็อกໄ/doze แกรมของวงจรการแยกสัญญาณจาก 1 เป็น 2 ทาง สำหรับเป็นสัญญาณอินพุตให้กับภาควงจรอื่น



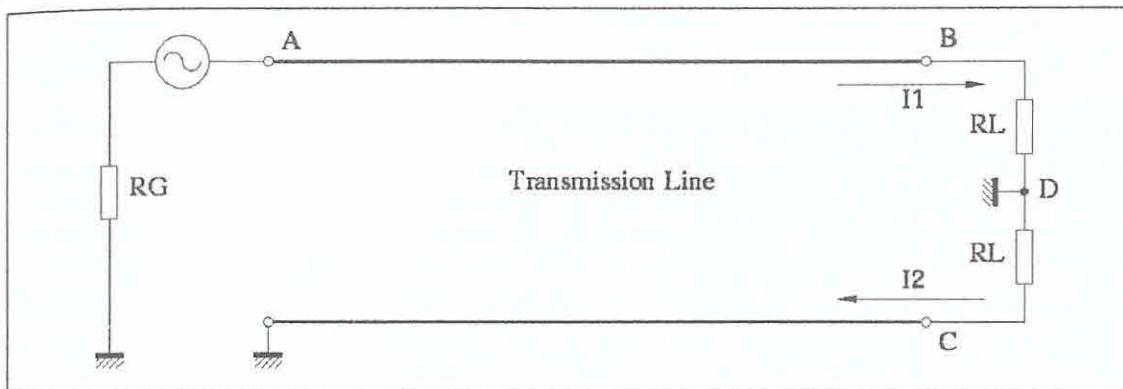
รูปที่ 3.7 ลักษณะของวงจรแยกสัญญาณ

ลักษณะของรวมสัญญาณ (Combiner) เป็นการรวมสัญญาณจากสองทิศทางหรือหลายทิศทางให้เป็นสัญญาณรวมเพียงสัญญาณเดียว ซึ่งต้องพิจารณาถึงอัมพิแคนช์ของวงจรของสัญญาณอินพุตและสัญญาณเอาท์พุต เช่นเดียวกับวงจรแยกสัญญาณ ดังรูปที่ 3.8 ซึ่งจะเป็นบล็อกไดอะแกรมของรวมสัญญาณของการรวมสัญญาณจาก 2 สัญญาณเป็นทิศทางเดียวเพื่อให้ได้ค่ากำลังรวมทั้งหมดของวงจร ซึ่งทางเอาท์พุตอัมพิแคนช์จะต้องมีค่าเท่ากับอัมพิแคนช์ที่จะแมตช์เพื่อให้ได้กำลังงานสูงสุดและมีการสูญเสียน้อยที่สุด



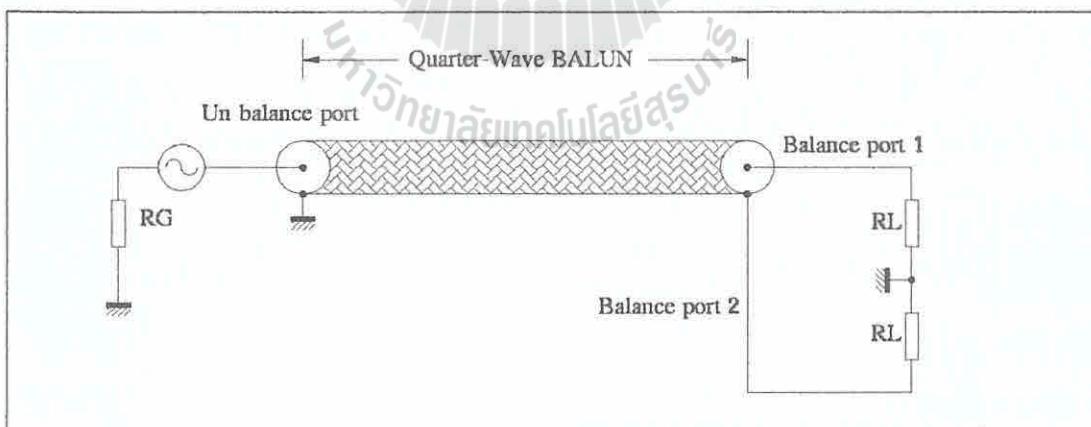
รูปที่ 3.8 ลักษณะของรวมสัญญาณ

และในวงจรขยายสัญญาณคู่นิวิทิยูแบบ พุช-พุล ต้องการสัญญาณ อินพุตสองส่วนและมีเฟสของกระแสต่างกัน 180 องศา โดยใช้บาลานซ์เป็นหัวแยกสัญญาณและรวมสัญญาณหลักการทำงานของ บาลัน สามารถอธิบายได้โดยพิจารณาการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในสายส่ง เช่น สายโคаксิ얼 (Coaxial Cable) แสดงดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 แสดงการทำงานของบาลัน

จากรูป พิจารณาที่ปลายสายส่ง จุด B และ จุด C ที่เวลาค่าหนึ่ง กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่ โหลด RL จุด B และกระแสที่ไหลออกจากโหลด จุด C จะมีปริมาณเท่ากัน แต่ทิศทางการไหลของกระแสเมื่อเทียบกับกราว์ด ที่จุด D จะพบว่ามีทิศทางตรงกันข้าม หรือกล่าวได้ว่าเฟสของกระแสเมื่อความแตกต่างกัน 180 องศา ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นประการแรกในการสร้างบาลัน ประการที่สองที่อาจจำเนิงในการสร้างบาลันคือ ความขาวของสายส่งหรือความขาวของบาลัน ที่จะมีผลต่อเฟสของกระแส พิจารณารูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 แสดงโครงสร้างของบาลัน

การหาความยาวสายของนาลันส่วนใหญ่จะนิยมใช้ความยาวที่  $\lambda/4, \lambda/8, \lambda/16 \dots$  แต่ก็สามารถเลือกใช้ความยาวที่ใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม และสามารถคำนวณหาค่าความหนึ่งที่วนนำทางไฟฟ้าได้จากสูตรสมการสายสั้น ดังนี้

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right) \quad \dots \quad \text{nH/m} \quad (3.8)$$

$$C = \frac{24.16 \times \epsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)} \quad \dots \quad \text{pF/m} \quad (3.9)$$

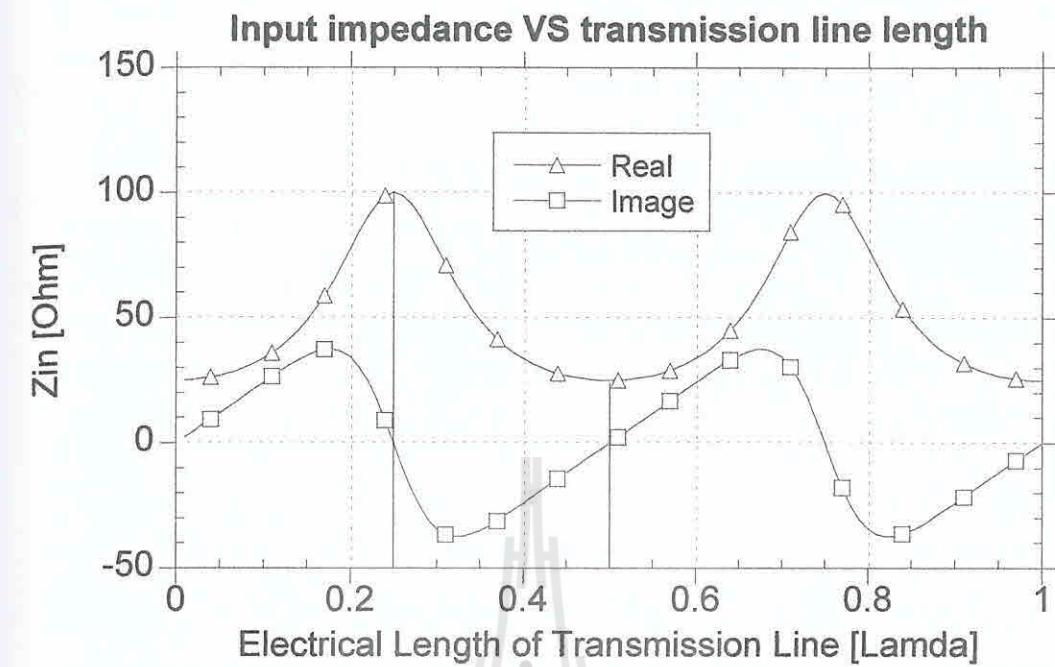
- |        |   |                                    |
|--------|---|------------------------------------|
| โดยที่ | b | คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของสาย Coaxial |
|        | a | คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของ Conductor  |

จากสมการ 3.8 จะได้ค่าความหนึ่งที่วนนำทางไฟฟ้าต่อความยาวสาย 1 เมตร และจากสมการที่ 3.9 จะได้ค่าความจุไฟฟ้าของความยาวสายที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นเราจะสามารถนำค่าที่ได้ไปหาค่าความหนึ่งที่วนนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าตามความยาวสายของนาลันที่เราต้องการ

และการแมตช์ช่องอินพิเดนซ์โดยใช้ความยาวของสายสั้น เมื่อโหลดมีอินพิเดนซ์ต่างจาก อินพิเดนซ์เฉพาะของสายสั้นสามารถหาได้ด้วยสมการ

$$Z_{in}(d) = Z_0 \left( \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)} \right) \text{ เมื่อ } \beta = \frac{2\pi}{\lambda}, d = \text{Electrical length} \quad (3.10)$$

ค่าความยาวที่นิยมใช้ คือ  $\lambda/4, \lambda/8, \lambda/16 \dots$  เพราะที่ความยาวเหล่านี้อินพิเดนซ์แมตช์กับอินพิเดนซ์เฉพาะค่าจริง ( $Z_{in} = (R + jX)[\Omega] = (R + j0)[\Omega] = R[\Omega]$ ) ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อใช้สายสั้นที่อินพิเดนซ์เฉพาะ 50 โอห์ม จะสามารถแมตช์อินพิเดนซ์จาก 100 โอห์ม เป็น 25 โอห์ม ที่ความยาวสายสั้นเท่ากับ  $\lambda/4$  เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 3.11

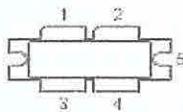
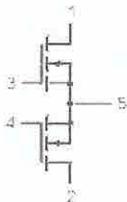


รูปที่ 3.11 แสดงอินพุตอิมพิเดนซ์ที่เกี่ยวกับความยาวของสายส่ง

ในการออกแบบบาลัน ครั้งนี้จะไม่คำนึงถึงความยาวของบาลัน เพราะนอกจากความยาวของอินพุตบาลันแล้วยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ทำให้เฟสของกระแสเปลี่ยนไป ส่วนเงื่อนไขการแมตซ์อิมพิเดนซ์เนื่องจากความยาวของบาลันไม่ต้องนำมาพิจารณา เพราะอินพุตอิมพิเดนซ์ของอินพุตแมตซ์ซึ่งเนื้ตัวรีกแต่ละซีกมีค่าเป็น 25 โอม เมื่อรวมกันแล้วจะเป็น 50 โอม ซึ่งจะแมตซ์กับบาลันที่มีอิมพิเดนซ์เฉพาะเท่ากับ 50 โอม ทุกความยาว

### 3.4.3 นอสเฟตทรานซิสเตอร์ (MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

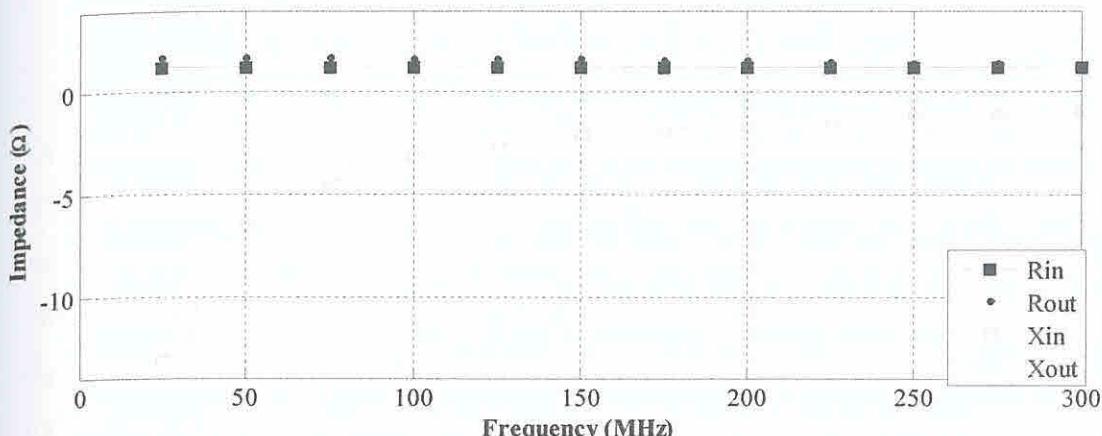
การออกแบบวงจรขยายแบบพุช-พุด ครั้งนี้ให้มอสเฟตชนิด LDMOS เบอร์ BLF 578 ซึ่งมีโครงสร้างแสดงดังรูปที่ 3.12 ก และ 3.12 ข

	
รูปที่ 3.12 ก. แสดงรูปแบบ BLF 578	รูปที่ 3.12 ข. แสดงสัญลักษณ์ของ LDMOS BLF 578

คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์เบอร์ BLF578 นั้นคือ มีความแข็งแรง ทนความร้อนที่สูงและมีประสิทธิภาพสูง เพราะเป็นทรานซิสเตอร์ที่ใช้งานแบบชนิดพุช-พุด สามารถทำงานที่ย่านความถี่ 10 – 500 MHz ที่แหล่งจ่ายไฟ 50vdc จากการทดสอบทรานซิสเตอร์ที่ความถี่ 225MHz สามารถให้กำลังงานแก่โหลดสูงสุด 1200W มีอัตราการขยายประมาณ 24dB และมีประสิทธิภาพ 71% และที่ความถี่ 108MHz สามารถให้กำลังงานแก่โหลดได้สูงสุด 1000W มีอัตราขยายประมาณ 26 dB และมีประสิทธิภาพ 75% และอุปกรณ์นี้มีความไวต่อไฟฟ้าสถิต อีกทั้งยังสามารถทนความร้อนได้ถึง  $150^{\circ}$

ความถี่(MHz)	อินพุต		เอาท์พุต	
		$Z_i$		$Z_o$
25	1.176	-j13.262	1.697	-j0.060
50	1.176	-j6.617	1.688	-j0.120
75	1.176	-j4.395	1.674	-j0.178
100	1.176	-j3.280	1.654	-j0.234
125	1.176	-j2.607	1.630	-j0.288
150	1.176	-j2.155	1.600	-j0.338
175	1.177	-j1.830	1.567	-j0.385
200	1.177	-j1.583	1.531	-j0.427
225	1.177	-j1.583	1.491	-j0.466
250	1.178	-j1.233	1.449	-j0.500
275	1.178	j1.103	1.406	-j0.531
300	1.178	-j0.993	1.361	-j0.556

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงอินพุตอินพิแคนชันและเอาท์พุตอินพิแคนช์ของ BLF578 จากแผ่นป้องกัน



รูปที่ 3.13 กราฟในส่วนอินพุต / เอาท์พุตอินพิแคนซ์ของนอสเฟต

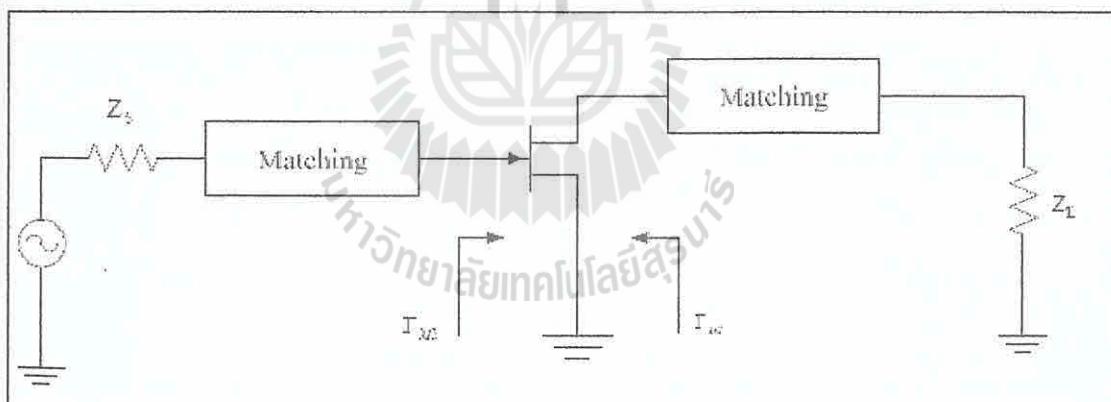
#### 3.4.4 เมตช์ชิ่งอินพิแคนซ์

การส่งกำลังจากแหล่งจ่ายไปสู่โหลดให้ได้มากที่สุดนั้น จะต้องใช้หลักการเมตช์ชิ่งอินพิแคนซ์ ซึ่งเป็นการทำให้อินพิแคนซ์ทางค้านอินพุตและอินพิแคนซ์ค้านเอาท์พุตเท่ากัน โดยที่หากอินพิแคนซ์ทางค้านอินพุตกับเอาท์พุตมีค่าไม่เท่ากัน จะต้องมีอุปกรณ์หรือวงจรสำหรับเมตช์ชิ่งอินพิแคนซ์ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเมตช์ชิ่งอินพิแคนซ์เมื่อแหล่งจ่ายเป็นกระแสสลับได้แก่ หม้อแปลง, LC เม็ดเวอร์ก เป็นต้น

##### 3.4.4.1 การเมตช์ชิ่งอินพิแคนซ์ของวงจรขยายสัญญาณ

โดยทั่วไปแล้ววงจรกำเนิดสัญญาณความถี่มักจะอยู่ส่วนหน้าของวงจรขยายสัญญาณของระบบ โดยปกติแล้วจะถูกออกแบบมาสำหรับระบบอินพิแคนซ์แบบ 50 โอห์ม ซึ่งคุณสมบัติของวงจรกำเนิดความถี่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อค่าอินพุตหรือเอาท์พุตอินพิแคนซ์มีค่าต่างออกไป ดังนั้นการเมตช์ชิ่งอินพิแคนซ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่วงจรต่างๆ จะต้องมีการเทอร์มินต์ค่าอินพิแคนซ์ที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงความถี่

วงจรขยายสัญญาณจะมีกำลังงาน อัตราขยาย และประสิทธิภาพที่สูงได้ ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้ง โครงสร้างของวงจรและการออกแบบวงจรที่มีเสถียรภาพ สิ่งสำคัญของการออกแบบวงจรขยายสัญญาณ ก็คือ การแมตช์ซึ่งอิมพิเดนซ์ทางค้านอินพุตและเอาท์พุตของวงจรขยายสัญญาณ ทั้งนี้ก็เพื่อส่งผ่านกำลังงานในวงจรให้ได้มากที่สุด โดยลักษณะรูปแบบของโครงข่ายแมตช์ซึ่งอิมพิเดนซ์แสดงดังรูปที่ 3.14 ประกอบด้วยการแมตช์อิมพิเดนซ์ทางค้านอินพุตซึ่งมีค่าแมตช์คือ  $Z_s$  และ  $\Gamma_s$  และการแมตช์ซึ่งอิมพิเดนซ์ทางค้านเอาท์พุตซึ่งมีค่าแมตช์คือ  $Z_L$  และ  $\Gamma_L$  โดย  $\Gamma_s$  และ  $\Gamma_L$  จะใช้พารามิเตอร์การกระจัดกระจาย (S-parameter) ของมอสเฟทในการวิเคราะห์และออกแบบค่าที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแมตช์ซึ่งอิมพิเดนซ์ โดยสามารถเรียกค่าเหล่านี้ว่า  $\Gamma_{MS}$  และ  $\Gamma_{ML}$  ซึ่งทำให้ได้ค่าสำหรับแมตช์ซึ่งอิมพิเดนซ์ทางค้านอินพุตและเอาท์พุตของวงจร โดยสามารถใช้สมการในการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ดังสมการดัง 3.10 และ 3.11 เพื่อทราบค่าพารามิเตอร์  $\Gamma_{MS}$  และ  $\Gamma_{ML}$  ในการแมตช์ซึ่งอิมพิเดนซ์ของวงจร โดย  $\Gamma_{MS}$  เป็นค่าของสัมประสิทธิ์การสะท้อนจากแหล่งจ่ายทางค้านอินพุตของมอสเฟทสามารถหาได้จากสมการที่ 3.11 และ  $\Gamma_{ML}$  เป็นค่าของสัมประสิทธิ์การสะท้อนจากแหล่งจ่ายทางค้านเอาท์พุตของมอสเฟทสามารถหาได้จากสมการที่ 3.12



รูปที่ 3.14 โครงข่ายแมตช์ซึ่งอิมพิเดนซ์

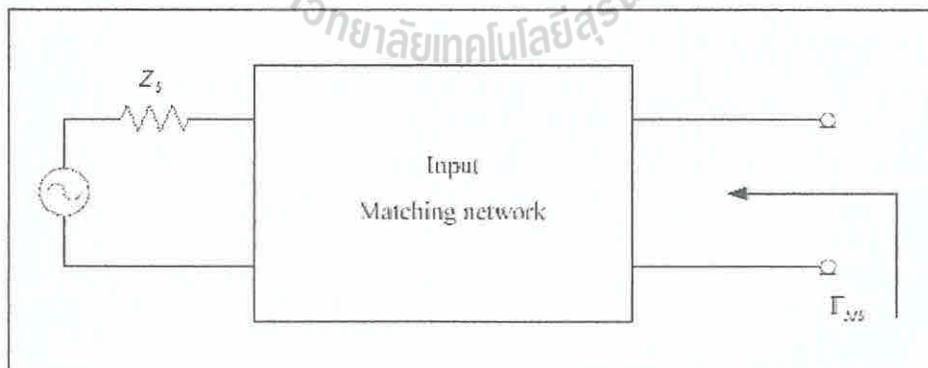
$$\Gamma_{MS} = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1} \quad (3.11)$$

โดยที่  $B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2$  และ  $C_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^*$

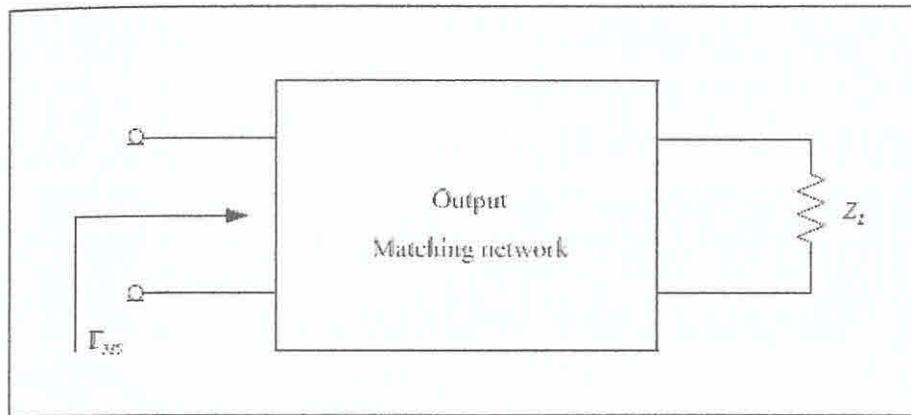
$$\Gamma_{ML} = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2} \quad (3.12)$$

โดยที่  $B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2$  และ  $C_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^*$

การแมตซ์ชิ่งอินพิเดนซ์จะประกอบด้วยอินพิเดนซ์ทางค้านอินพุตซึ่งเป็นคู่ของการแมตซ์ชิ่งกับสัมประสิทธิ์การสะท้อนจากแหล่งจ่ายทางค้านอินพุตของอสเพฟแสดงดังรูปที่ 3.15 และอินพิเดนซ์ทางค้านเอาท์พุตซึ่งเป็นคู่ของการแมตซ์ชิ่งกับสัมประสิทธิ์การสะท้อนจากแหล่งจ่ายทางค้านเอาท์พุตของอสเพฟแสดงดังรูปที่ 3.16 โดยการออกแบบวงจรแมตซ์ชิ่งอินพิเดนซ์สามารถแมตซ์อินพิเดนซ์ได้จากแผนภูมิสมิท (smith chart) โดยลักษณะรูปแบบของแผนภูมิสมิทได้จากการแปลงค่าโดยแผนภูมิค่า  $Z = R + jX$  ลงในระนาบของ  $\Gamma \angle \Phi = U + jV$  โดยใช้สมการที่ 3.13 และ 3.14



รูปที่ 3.15 โครงข่ายแมตซ์ชิ่งอินพุตอินพิเดนซ์



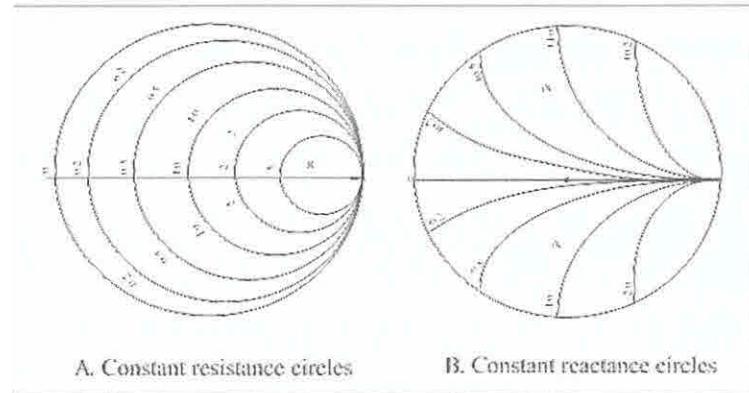
รูปที่ 3.16 โครงข่ายแมตชิ่งอ่าท์พุตอินพิดเคนซ์

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} \quad (3.13)$$

โดยที่  $z = \frac{Z}{Z_o}$  คือค่า Normalize ของอินพิดเคนซ์

$$\Gamma = \frac{z - 1}{z + 1} \quad (3.14)$$

ซึ่งจะทำให้ได้ชุดวงกลมค่าตัวค่านานทรงที่กับวงกลมค่ารีแอคแทนซ์คงที่บน  
ระนาบ  $U - V$  และเมื่อนำวงกลมทั้งสองชุดมารวมกันจะเป็นดังรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 โครงสร้างของแผนภูมิสินทรัพ

เนื่องจากฐาน U และ V ของ  $\Gamma$  ไม่ค่อยได้ใช้ดังนั้นรูปแบบภาพจึงมีสเกลเป็นโพลาร์ โดยมุมของ  $\Gamma$  อยู่บนสเกลตามเส้นรอบวงของรูปแบบภาพ ที่ที่เป็นองศาและเศษส่วนของความยาวคลื่นและขนาดของ  $\Gamma$  หากได้จากการแก้ไขรูปแบบภาพ ทำให้แผนภูมิสมิทมีประโยชน์มากในการแก้ปัญหาของสายส่งและการແຕตซึ่งกันและกันของช่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และง่ายต่อการอ่านแบบและการใช้งาน

### 3.4.5.2 การหาค่าแม่บทซึ่งอิมพีเดนซ์ในแผนภูมิสミท (Smith Chart)

การหาค่าแมตซ์ชิ่งอินพิเดนซ์นี้ จะต้องเริ่มจากการกำหนดจุดบนแผนภูมิสมิท ซึ่งในแต่ละจุดบนแผนภูมิสมิทจะแสดงค่าของอินพิเดนซ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอนุกรมกันในรูปของ  $Z = R + jX$  นั่นคือสามารถกำหนดจุดค่า  $Z$  ลงบนจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างวงกลม  $R$  กับวงกลม  $X$  ได้โดยดังสมการกำหนดจุดต่างๆ โดยการแมตซ์ชิ่งอินพิเดนซ์บนแผนภูมิสมิทเมื่อได้ค่าอินพิเดนซ์ที่จะแมตซ์บนแผนภูมิสมิทแล้วสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของอินพิเดนซ์ โดยการใช้แผนภูมิสมิทดังนี้จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแมตซ์ชิ่ง ได้เป็นอย่างดีเมื่อทราบค่าของโหลดอินพิเดนซ์และอินพิเดนซ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถแมตซ์ชิ่งอินพิเดนซ์ของวงจรโดยใช้โครงข่ายแบบ 2 องค์ประกอบบนแผนภูมิสมิท ซึ่งการแมตซ์ชิ่งอินพิเดนซ์บนแผนภูมิสมิทมีขั้นตอนดังนี้

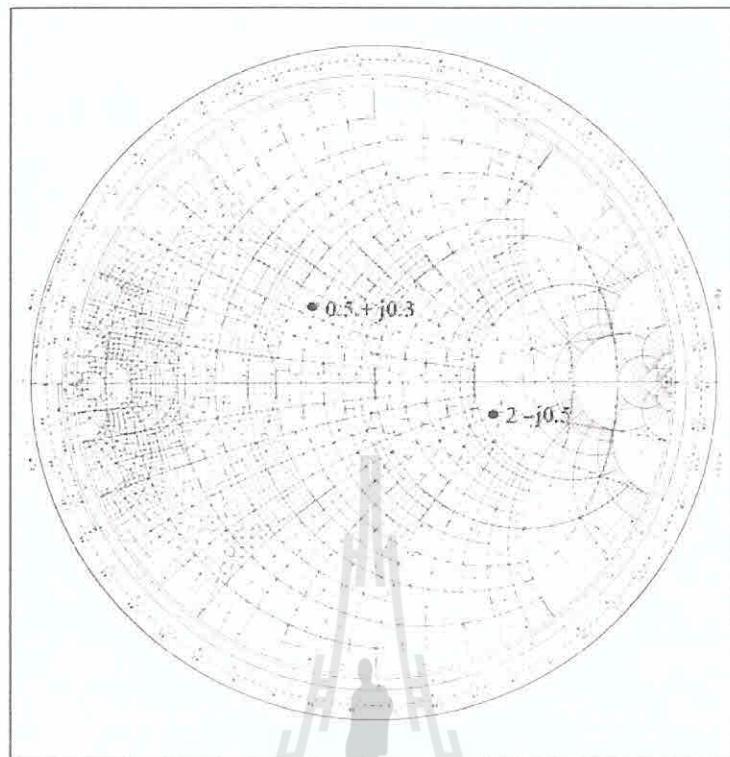
1. สำหรับการแมตซ์อิมพิเดนซ์ที่ได้คู่แมตซ์แล้ว และถ้าค่าที่ได้อูปในรูปจำนวนเชิงซ้อน อิมพิเดนซ์ที่ต้องการเมื่อมองจากแหล่งจ่ายนั้นคือ การคอนjugateจำนวนเชิงซ้อนของค้านแหล่งจ่ายอย่าง เช่น เมื่ออิมพิเดนซ์ค้านแหล่งจ่ายเท่ากับ  $25 - j15$  โอห์ม และอิมพิเดนซ์ฟังโอลด์เท่ากับ  $100 - j25$  โอห์ม เมื่อมองจากแหล่งจ่ายทำให้ได้คู่แมตซ์ซึ่งเป็น  $25 + j15$  กับ  $100 - j25$

2. ถ้าค่าที่ต้องการแมตซ์ซึ่งมีค่าใหญ่เกินไป จะต้องทำการอร์มอลไลซ์ด้วยค่าได้ค่าหนึ่งเพื่อให้ค่าเล็กลงทำให้ง่ายต่อการแมตซ์ซึ่งอิมพิเดนซ์และการกำหนดคุณลักษณะภายนอกมิสมิท เช่น จากค่าในข้อที่ 1 สามารถอร์มอลไลซ์ด้วย 50 ทำให้ได้ อิมพิเดนซ์ค้านแหล่งจ่ายเท่ากับ  $0.5 + j0.3$  โอห์ม และอิมพิเดนซ์ค้านโอลด์เท่ากับ  $2 - j0.5$  เป็นคู่การแมตซ์อิมพิเดนซ์

3. หลังจากได้คู่การแมตซ์อิมพิเดนซ์แล้วสามารถกำหนดคุณลักษณะภายนอกมิสมิท เพื่อทำการแมตซ์ซึ่งอิมพิเดนซ์แสดงดังรูปที่ 3.18 และการกำหนดคุณลักษณะภายนอกมิสมิทซึ่งนำมาจากข้อที่ 2 ในการกำหนดคุณลักษณะภายนอกมิสมิท

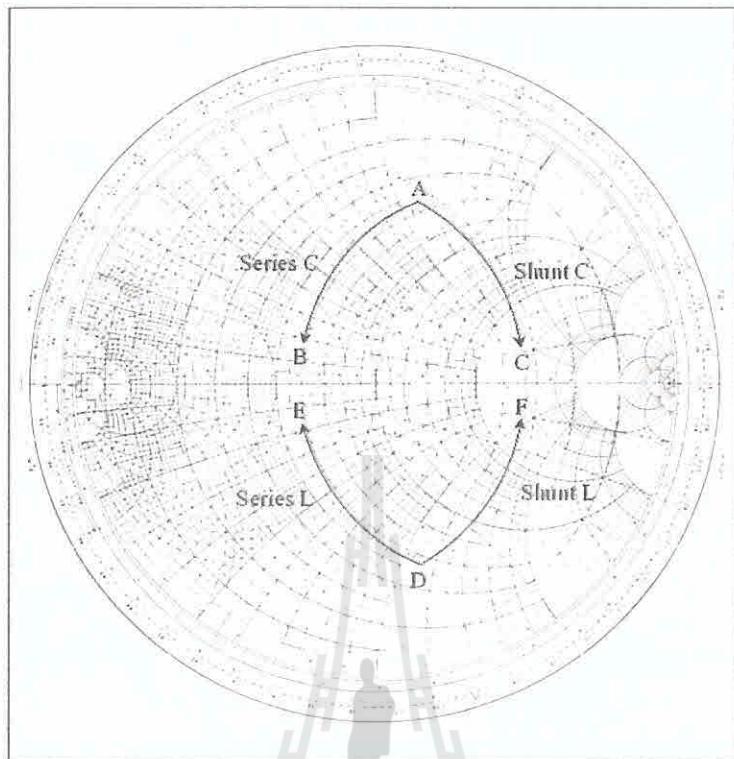
4. หลังจากการกำหนดคุณลักษณะภายนอกมิสมิทแล้วสามารถหาค่าองค์ประกอบต่างๆ จากคุณที่ต้องการแมตซ์ซึ่งอิมพิเดนซ์เพื่อจำกัดค่าของพารามิเตอร์โดยถักขยะของพารามิเตอร์ที่ได้จากการวนจะแสดงดังรูปที่ 3.19 โดยการวนจากเส้นโถง AB เป็นการจำกัดค่า C อนุกรม เส้นโถง AC เป็นการจำกัดค่า C ขนาด เส้นโถง DE เป็นการจำกัดค่า L อนุกรม และเส้นโถง DF เป็นการจำกัดค่า L ขนาด

5. เมื่อวนหาค่าองค์ประกอบที่ได้แล้วสามารถอ่านค่าที่ขององค์ประกอบจากตารางดังแสดงในรูปที่ 3.20 และสามารถนำค่ามาคำนวณดังสมการที่ 3.15 และ 3.16 และแทนค่าที่ได้ลงในสมการที่ 3.17 และ 3.18 เพื่อที่จะทำให้ได้ค่าองค์ประกอบที่ทำการแมตซ์ซึ่งอิมพิเดนซ์ในรูปของค่าตัวเก็บประจุ (C) และตัวหน่วยบahn (L)

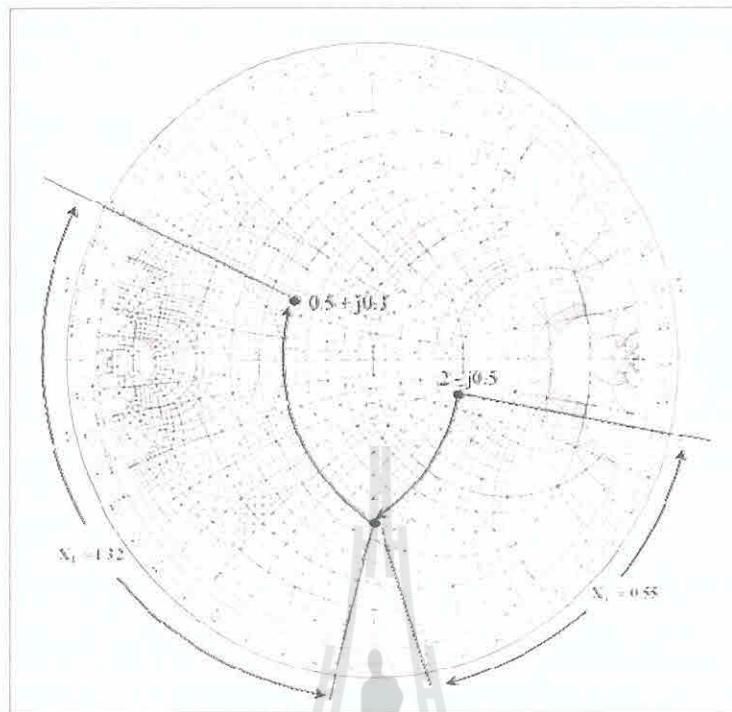


รูปที่ 3.18 การกำหนดค่าจุดบนแผนภูมิสมิท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



รูปที่ 3.19 ทิศทางการเคลื่อนที่ของการแมตช์ชีนอุปกรณ์บนแผนภูมิสมิท



รูปที่ 3.20 การอ่านค่าความขาวของส่วน โถงบนแผนภูมิสมิท

$$X_C = \left[ \frac{1}{jC} \right] \text{(Normalize)} \quad (3.15)$$

$$X_L = [jL] \text{(Normalize)} \quad (3.16)$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} \quad (3.17)$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} \quad (3.18)$$

## บทที่ 4

### การออกแบบและสร้างวงจรขยายกำลังสัมภัญญาณคลื่นวิทยุ ในย่านความถี่อิเลฟเอ็น กำลัง 1000 วัตต์

#### 4.1 การออกแบบวงจรขยายสัมภัญญาณวิทยุที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์

การออกแบบวงจรขยายสัมภัญญาณวิทยุที่ย่านความถี่ FM ใช้มอสเฟตเบอร์ BLF578 ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ ขนาดกำลังงานที่ต้องการประมาณ 1000 วัตต์ โดยรับสัมภัญญาณอินพุตประมาณ 2.5 วัตต์ จากวงจรกำเนิดสัมภัญญาณความถี่และกำหนดไปอัตโนมัติที่ขาเดренเท่ากับ 48 โวลต์ และแรงดันที่ขาเกทเท่ากับ 1.2-1.5 โวลต์ ออกแบบเป็นคลาสอาบบีและออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแดนซ์ เพื่อให้กำลังงานและให้วงจรมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และกำหนดอิมพิแดนซ์ค้านอินพุตและค้านเอาท์พุตเท่ากับ 50 โอห์ม จะออกแบบโดยการใช้แผ่นวงจร RF35 ที่มีความหนา 0.76 มิลลิเมตร โดยแผ่นทองแดงหนาประมาณ 0.035 มิลลิเมตร  $\epsilon_r$  เท่ากับ 3.5 โดยจะมีขนาดความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และความกว้างเท่ากับ 5.5 เซนติเมตร เชื่อมต่อด้วยสายโคแอกเชียลทั้งค้านอินพุตและเอาท์พุต โดยการออกแบบได้จากการคำนวณจากทฤษฎีในบทที่ 3 ดังต่อไปนี้

##### 4.1.1 การคำนวณหาค่าอินพุต/เอาท์พุตอิมพิแดนซ์ของมอสเฟต

อิมพิแดนซ์ของมอสเฟตประกอบด้วยอินพุตอิมพิแดนซ์และเอาท์พุตอิมพิแดนซ์ เมื่ออินพุตอิมพิแดนซ์วัดจากขาเกต 3 เทียบกับขาเกต 4 และเอาท์พุตอิมพิแดนซ์ วัดจากขาเดрен 1 เทียบกับขาเดрен 2 เนื่องจากเราต้องการออกแบบวงจรขยายที่ 98 เมกะเฮิรตซ์ จึงต้องหาอิมพิแดนซ์ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งในการคำนวณหา เราจำเป็นต้องรู้ค่าอินพุต / เอาท์พุตอิมพิแดนซ์ของมอสเฟตในช่วงค่าที่มากกว่าและน้อยกว่าค่าที่เราต้องการทั้ง 2 ค่าก่อน ซึ่งสามารถหาได้จากรูปที่ 3.13 ในบทที่ 3 มาคำนวณหาอินพุต / เอาท์พุตอิมพิแดนซ์ได้ดังสมการ 4.1

$$\frac{f_{\max} - f_{\min}}{[Re], [Im]_{\max} - [Re], [Im]_{\min}} = \frac{f_{\max} - f_x}{[Re], [Im]_{\max} - x} \quad (4.1)$$

เมื่อ	$f_{\max}$	คือ ค่าความถี่ที่อยู่ในช่วงที่สูงกว่าค่า $f_x$
	$f_{\min}$	คือ ค่าความถี่ที่อยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าค่า $f_x$
	$[Re], [Im]_{\max}$	คือ ค่าจำนวนจริงหรือค่าจำนวนจินตภาพของ $f_{\max}$
	$[Re], [Im]_{\min}$	คือ ค่าจำนวนจริงหรือค่าจำนวนจินตภาพของ $f_{\min}$
	$f_x$	คือ ค่าความถี่ที่เราต้องการ
	$x$	คือ ค่าจำนวนจริงหรือค่าจำนวนจินตภาพของ $f_x$

#### 4.1.1.1 การคำนวณหาอินพุตอิมพิเดนซ์ของ负载ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ ( $Z_i$ )

จากปัตราชที่ 3.13 ในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่า

ที่ความถี่ 75 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่า  $Z_i = 1.176 - j4.395$

และที่ความถี่ 100 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่า  $Z_i = 1.176 - j3.280$

จาก  $Z_i$  ที่ความถี่ทั้งสองข้างต้น สามารถนำมาหาค่าจำนวนจินตภาพของอินพุตอิมพิเดนซ์ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ได้ดังนี้

$$\frac{100 - 75}{-j3.28 - (-j4.395)} = \frac{100 - 98}{-j3.28 - x}$$

$$\frac{25}{j1.115} = \frac{2}{-j3.28 - x}$$

$$(25)(-j3.28 - x) = (2)(j1.115)$$

$$-x = \frac{j2.23}{25} + j3.28$$

$$-x = j0.089 + j3.28$$

$$x = -j3.369$$

จากการคำนวณจะได้ค่าจำนวนจินตภาพของอินพุตอินพิแคนซ์ที่ค่าความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ เท่ากับ  $-j3.369$

และจากรูปที่ 3.13 ในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่าค่าจำนวนจริงของอินพุตอินพิแคนซ์ตั้งแต่ช่วงความถี่ 25 ถึง 150 เมกะเฮิรตซ์ มีค่าคงที่ ที่  $1.176$  ตลอดทั้งช่วงความถี่ จึงสามารถสรุปได้ว่า ค่าจำนวนจริงของอินพุตอินพิแคนซ์ที่ค่าความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ  $1.176$  ด้วยเห็นกัน

เพราะขณะนี้จะได้ค่าอินพุตอินพิแคนซ์ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ คือ

$$Z_i = 1.176 - j3.369$$

#### 4.1.1.2 การคำนวณหาเอาท์พุตอินพิแคนซ์ของ mosfet ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ ( $Z_o$ )

จากรูปตารางที่ 3.15 ในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่า

ที่ความถี่ 75 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่า  $Z_o = 1.674 - j0.178$

และที่ความถี่ 100 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่า  $Z_o = 1.654 - j0.234$

จาก  $Z_o$  ที่ความถี่ทั้งสองข้างต้น สามารถนำมาหาค่าจำนวนจริงของเอาท์พุตอินพิแคนซ์ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ได้ดังนี้

$$\frac{100 - 75}{1.654 - 1.674} = \frac{100 - 98}{1.654 - x}$$

$$\frac{25}{-0.02} = \frac{2}{1.654 - x}$$

$$(25)(1.654 - x) = (2)(-0.02)$$

$$-x = \frac{-0.04}{25} - 1.654$$

$$-x = -0.0016 - 1.654$$

$$x = 1.6556 \approx 1.656$$

จากการคำนวณจะได้ค่าจำนวนจริงของเอาท์พุตอิมพิเดนซ์ที่ค่าความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์เท่ากับ 1.656

และจาก  $Z_o$  ที่ความถี่ทั้งสองข้างตัน สามารถนำมาหาค่าจำนวนจริงต่ำของเอาท์พุตอิมพิเดนซ์ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \frac{100 - 75}{-j0.234 - (-j0.178)} &= \frac{100 - 98}{-j0.234 - x} \\ \frac{25}{-j0.056} &= \frac{2}{-j0.234 - x} \\ (25)(-j0.234 - x) &= (2)(-j0.056) \\ -x &= \frac{-j0.112}{25} + j0.234 \\ -x &= -j0.0045 + j0.234 \\ x &= -j0.2295 \quad \approx -j0.23 \end{aligned}$$

จากการคำนวณจะได้ ค่าจำนวนจริงต่ำของเอาท์พุตอิมพิเดนซ์ที่ค่าความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์เท่ากับ  $-j0.23$

จากการคำนวณทั้งสองข้างตันจะได้ค่าของเอาท์พุตอิมพิเดนซ์ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์คือ

$$Z_o = 1.656 - j0.23$$

จากการคำนวณหาค่าอินพุต / เอาท์พุตอิมพิเดนซ์ จะได้ค่าตามที่คำนวณดังนี้

อินพุตอิมพิเดนซ์ (โอห์ม) :	เอาท์พุตอิมพิเดนซ์ (โอห์ม) :
1.176 - j3.369	1.656 - j0.23

#### 4.1.2 การออกแบบบาลันน์

การออกแบบบาลันน์ จะต้องเลือกใช้สาย Coaxial ที่เหมาะสมตามความสามารถของสาย เช่น ถ้าออกแบบบาลันทางด้านเอาท์พุตซึ่งเป็นด้านที่รับกำลังของสัญญาณสูงก็ควรที่จะเลือกใช้สาย Coaxial ที่สามารถรับกำลังของสัญญาณที่สูงได้ตามไปด้วย เป็นต้น บาลันมีหน้าที่แยกสัญญาณอินพุตออกเป็นสองสัญญาณ โดยที่ตำแหน่งของวงจรบาลันนั้นมีอิมพีเดนซ์เท่ากับ 50 โอห์มและอิมพีเดนซ์เอาท์พุตของวงจรอินพุตบาลันคือ 25 โอห์ม ซึ่งในที่นี้จะเลือกใช้สาย Semi Rigid Coaxial Cable RG405 ในการออกแบบบาลันทางด้านอินพุต และเลือกใช้สาย Coaxial Cable RG402 ในการออกแบบบาลันทางด้านเอาท์พุต และสามารถคำนวณค่าความหนาแน่นนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าของสายส่งสัญญาณได้จากสมการที่ 3.8 และ 3.9 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3

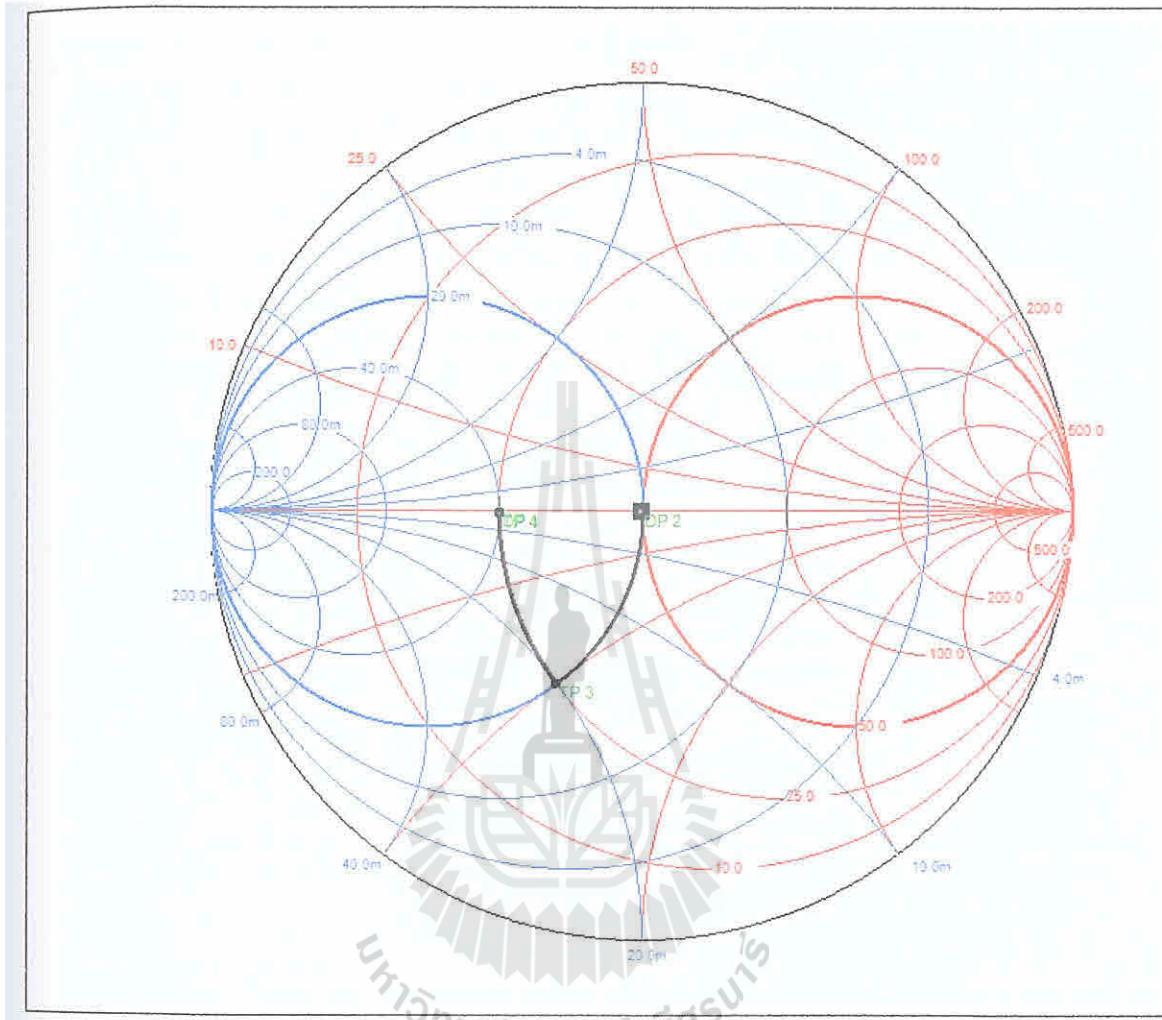
##### 4.1.2.1 การออกแบบบาลันทางด้านอินพุต

การออกแบบบาลันทางด้านอินพุตในวงจรขยายสัญญาณวิทยุที่ช่วงความถี่ FM Band จะเลือกใช้สาย Semi Rigid Coaxial Cable RG405 ซึ่งมีอิมพีเดนซ์ที่ 50 โอห์ม และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	<p>Semi Rigid 0.086 cable RG405 086-50(Approxr-equal to M17/133-RG405 coaxial cable,RF Model Number: SFT086-50 Semi-rigid</p> <p><b>Key Specifications/Special Features:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTG 086-50</li> <li>• Description: (086-50)Semi-rigid coaxial cable</li> <li>• Structure parameter</li> <li>• Inner Conductor Silver plated Copper .Silver plated Copper Clad Steel Ø 0.56mm</li> <li>• Dielectric Core Polytetrafluoroethylene(PTFE) 1.68mm</li> <li>• Outer Conductor Copper Tube</li> <li>• Copper Tin&amp;Zinc-plated Copper Tube 2.19mm</li> <li>• Electrical Data Impedance nominal 50ohms</li> <li>• Capacitance nominal 98 pF/m</li> <li>• Corona Extinction Voltage 1200VRMS@50HZ</li> <li>• Voltage Withstanding 2500VRMS@50HZ</li> <li>• Cut-Off Frequency 61GHZ</li> <li>• Velocity of Propagation.nominal 70%</li> <li>• Mechanical Data Operating Temperature -55~125 (°C)</li> <li>• Minimum Bending Radius (for bending once) 10mm</li> <li>• Outer Conductor Temperature Rating 175 (°C)</li> <li>• Attenuation and Power <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Frequency) (GHZ) (Attenuation) (dB/m) Power(Watts CW)</li> <li>• 0.5 0.45 190.3</li> <li>• 1.0 0.64 133.2</li> <li>• 5.0 1.51 57.2</li> <li>• 10.2 2.22 39.3</li> <li>• 20.3 2.9 26.7</li> </ul> </li> </ul>
---	---

รูปที่ 4.1 คุณสมบัติของสาย Semi Rigid Coaxial Cable RG405

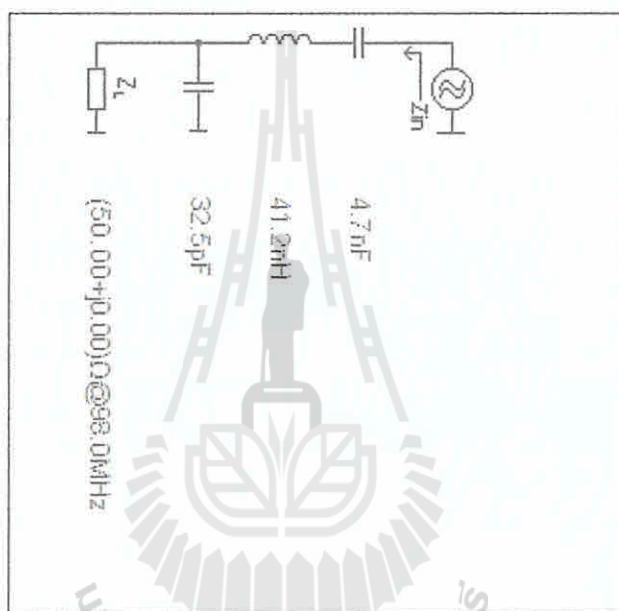
และจะใช้โปรแกรม Smith V3.10 เพื่อคำนวณหาค่าความหนี้บานนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าในวงจรบาลลัน โดยจะได้ค่าดังนี้



รูปที่ 4.2 Smith Chart และการวนหาค่าความหนี้บานนำทางไฟฟ้า  
และค่าความจุไฟฟ้าของวงจรบาลลันทางค้านอินพุต

Point	$Z (\Omega)$	Q	Frequency (MHz)
DP 1	(25.000 + j0.000)	0.000	98
DP 2	(50.000 + j0.000)	0.000	98
TP 3	(24.985 - j25.000)	1.001	98
TP 4	(24.985 - j0.370)	0.015	98
TP 5	(24.985 + j0.023)	0.001	98

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงค่าต่างๆ ใน Smith Chart ของวงจรบาลีนทางค้านอินพุต



รูปที่ 4.3 วงจรแสดงอุปกรณ์ของวงจรบาลีนทางค้านอินพุต

จากรูปที่ 4.1 จะทราบค่า  $b = 2.19 \text{ mm}$ ,  $a = 0.56 \text{ mm}$  และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่ง  
จะมีค่า  $\epsilon_r = 2.1$  สามารถคำนวณค่าความหนืดของนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าได้ดังนี้

ค่าความหนื้นที่วัสดุทางไฟฟ้า :  $L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right)$

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{2.19}{0.56}\right)$$

$$L = 460.517 \times \log(3.911)$$

$$L = 460.517 \times 0.592$$

$$L = 272.626 \text{ nH/m}$$

ค่าความจุไฟฟ้า :

$$C = \frac{24.16 \times \varepsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log\left(\frac{2.19}{0.56}\right)}$$

$$C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log(3.911)}$$

$$C = \frac{50.736}{0.592}$$

$$C = 85.702 \text{ pF/m}$$

เพราะฉะนั้นที่ความยาวสาย 1 เมตร มีค่าความหนื้นที่วัสดุทางไฟฟ้าเท่ากับ 272.626 nH/m และมีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 85.702 pF/m

จากรูปที่ 4.3 จะเห็นได้ว่าต้องการสายที่มีค่าความหนาแน่นขวนำทางไฟฟ้า  $41.2 \text{ nH}$  เพื่อจะให้ได้ความยาว  $x = \frac{1 \times 41.2}{272.626} = 0.151m$  หรือประมาณ  $5.95 \text{ นิว}$  และสามารถคำนวณค่าความจุไฟฟ้าของสายได้จาก  $C = 85.702 \times 0.151 = 12.941 \text{ pF}$  และจากรูปที่ 4.3 จะเห็นได้อีกว่าต้องใช้ค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ  $32.5 \text{ pF}$  เพื่อจะต้องเพิ่มค่าความจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรอีก  $19.55 \text{ pF}$  หรือประมาณ  $20 \text{ pF}$  และค่าความจุ  $4.7 \text{ nF}$  อีกด้านนั้นใช้สำหรับป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง



#### 4.1.2.2 การออกแบบนาลันทางด้านเอาท์พุต

การออกแบบนาลันทางด้านเอาท์พุตในวงจรขยายสัญญาณวิทยุที่ช่วง

ความถี่ FM Band จะเลือกใช้สาย *Coaxial Cable RG402* ซึ่งมีอิมพีเดนซ์ที่ 50 โอห์ม และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

**KTR 141-50**

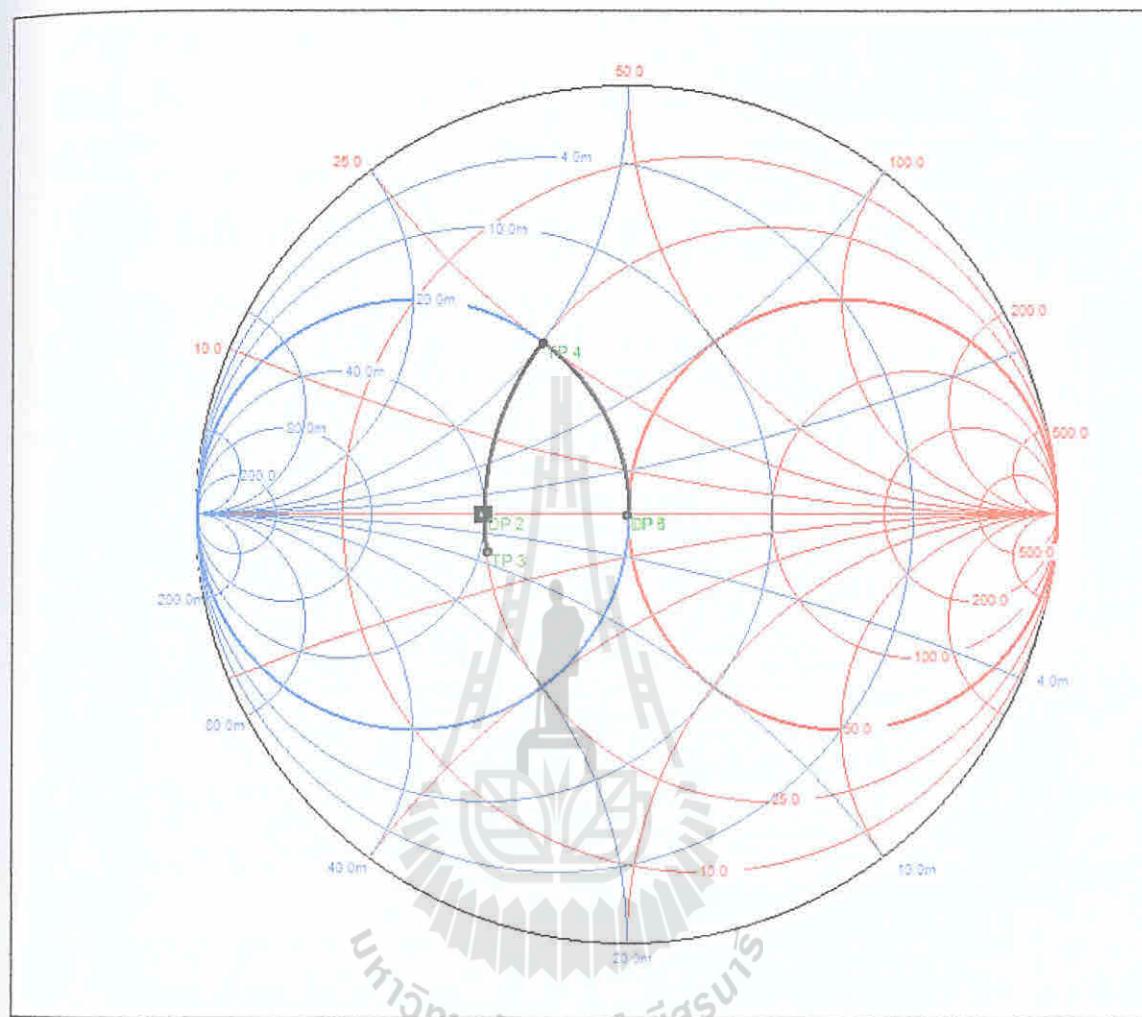
Description (141-50) Semi-Flexible coaxial cable with FEP/PE(Blue/Red/Gray/Black) jacket  
FEP KTRBU-141-50 FEP KTRR-141-50 FEP KTRG-141-50 FEP KTRB-141-50  
Model FEP KTRBU-141-50 FEP KTRR-141-50 FEP KTRG-141-50 FEP KTRB-141-50  
Structure parameter Inner Conductor Silver-plated Copper; Silver plated Copper Clad Steel 0.91mm  
Dielectric Poly(tetrafluoroethylene)(PTFE) 3.00mm  
Outer Conductor Tin Overcoated-Tin Annealed Copper Wire Braiding 3.55mm  
Jacket Fluorinated ethylene propylene(FEP) 4.10mm  
Polyethylene(PE) 4.55mm  
Electrical Data Impedance, nominal 50ohms  
Velocity of Propagation, nominal 70%  
Signal delay, nominal 4.7ns/m  
Capacitance, nominal 98pF/m  
Insulation resistance, nominal 1500  
Voltage withstand(AC) 3000V RMS/min  
Mechanical Data Temperature rating) -55~165  
Constant Voltage 150 V  
Min. Bending radius (for bending once) 8mm  
Maximun tensile strength 12kg  
Weight of cable 43.5g per m  
Attenuation And Power

RG402 with jacket or without jacket, the performance is the same. There is still with different impedance likes 25, 35, 50, 75, 100

Ferquency(MHZ)	Attenuation	Power(Watts CW)
500	0.25	790
1000	0.39	526
2000	0.54	351
3000	0.62	277
5000	0.92	205
8000	1.15	156
10000	1.37	137
15000	1.79	108
20000	2.1	86

รูปที่ 4.4 คุณสมบัติของสาย Coaxial Cable RG402

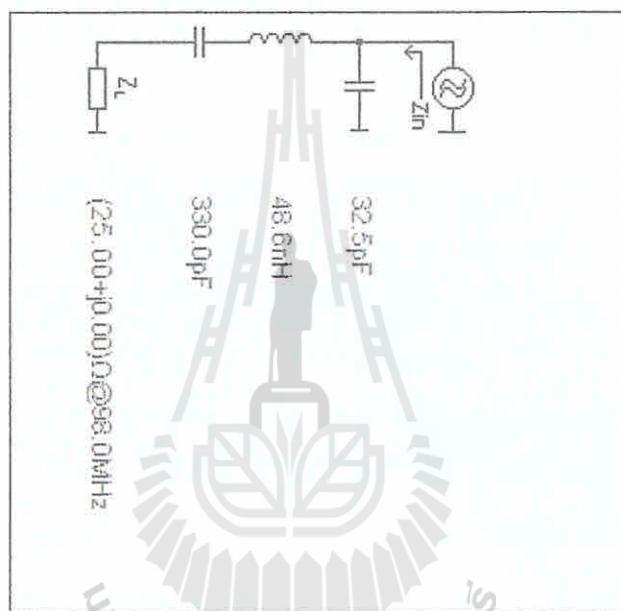
และจะใช้โปรแกรม Smith V3.10 เพื่อคำนวณหาค่าความหนาแน่นขวางทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าในวงจรบาลัน โดยจะได้ค่าดังนี้



รูปที่ 4.5 Smith Chart แสดงการวนหาค่าความหนาแน่นขวางทางไฟฟ้า  
และค่าความจุไฟฟ้าของวงจรบาลันทางค้านອาท์พุต

Point	$Z (\Omega)$	Q	Frequency (MHz)
DP 1	(25.000 + j0.000)	0.000	98
DP 2	(50.000 + j0.000)	0.000	98
TP 3	(25.000 - j4.921)	0.197	98
TP 4	(25.000 + j25.004)	1.000	98
TP 5	(50.008 - j0.030)	0.001	98

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่าต่างๆ ใน Smith Chart ของวงจรบาลีนทางด้านเอาท์พุต



รูปที่ 4.6 วงจรแสดงอุปกรณ์ของวงจรบาลีนทางด้านเอาท์พุต

จากรูปที่ 4.4 จะทราบค่า  $b = 4.55 \text{ mm}$ ,  $a = 0.91 \text{ mm}$  และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่ง  
จะมีค่า  $\epsilon_r = 2.1$  สามารถคำนวณค่าความหนาแน่นขานำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าได้ดังนี้

ค่าความหนื้นของทางไฟฟ้า :  $L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right)$

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{4.55}{0.91}\right)$$

$$L = 460.517 \times \log(5)$$

$$L = 460.517 \times 0.699$$

$$L = 321.9 \text{ nH/m}$$

ค่าความจุไฟฟ้า :

$$C = \frac{24.16 \times \varepsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log\left(\frac{4.55}{0.91}\right)}$$

$$C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log(5)}$$

$$C = \frac{50.736}{0.699}$$

$$C = 72.584 \text{ pF/m}$$

ระยะระหว่างที่ความยาวสาย 1 เมตร มีค่าความหนื้นของทางไฟฟ้าเท่ากับ 321.9 nH/m และมีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 72.584 pF/m

จากรูปที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าต้องการสายที่มีค่าความหนาเท่ากับ 48.6 nH เพื่อจะน้ำหนักต้องตัดสายให้ได้ความยาว  $x = \frac{1 \times 48.6}{321.9} = 0.151m$  หรือประมาณ 5.94 นิ้ว และสามารถคำนวณค่าความจุไฟฟ้าของสายได้จาก  $C = 72.584 \times 0.151 = 10.96 \text{ pF}$  และจากรูปที่ 4.6 จะเห็นได้อีกว่าต้องใช้ค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 32.5 pF เพื่อจะน้ำหนักต้องเพิ่มค่าความจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรอีก 21.54 pF หรือประมาณ 22 pF และค่าความจุ 330 pF อีกด้วยนั้นใช้สำหรับป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง

และเมื่อมีการใช้ค่าปารามิเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของบาลานซ์ จะทำให้เกิดค่าความด้านทานไฟฟ้ากระแสสลับเกิดขึ้น จึงต้องมีการแมตช์ชิ้งอินพีเดนซ์ ซึ่งอินพุตอินพีเดนซ์ของการแมตช์ชิ้งนี้ มีค่าเป็น 50 โอห์ม หรือ ข้างละ 25 โอห์ม ส่วนเอาท์พุตอินพีเดนซ์ของการแมตช์ชิ้ง มีค่าเป็น 50 โอห์ม หรือ ข้างละ 25 โอห์ม ค่าอินพีเดนซ์ 25 โอห์ม กำหนดให้มีค่าใกล้เคียงกับอินพุตอินพีเดนซ์ของอสเพต บาลานซ์ที่ออกแบบสามารถแมตช์ชิ้งอินพีเดนซ์ ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ ได้โดยพิจารณาค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (*SWR : Standing Wave Ratio*)

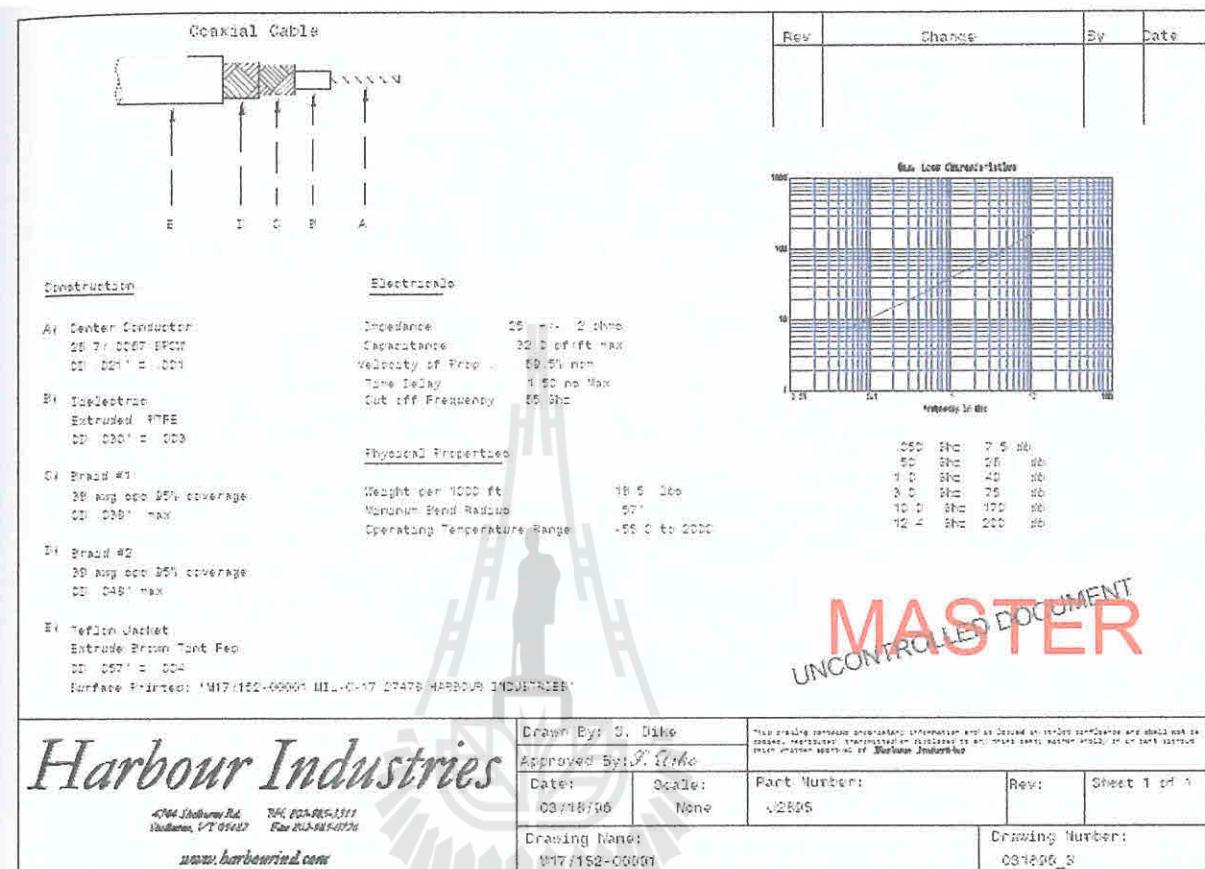
$$SWR = \frac{1 + |\Gamma_0|}{1 - |\Gamma_0|} \quad \text{เมื่อ } \Gamma_0 \text{ คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ} \quad (4.2)$$

เมื่อ *SWR* (นิยมใช้ *VSWR*) เท่ากับ 1 แสดงว่าไม่มีการสะท้อนกลับของคลื่น หรือกล่าวได้ว่าการส่งกำลังมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อ *SWR* เท่ากับ 1 นั้นเอง

#### 4.1.3 การออกแบบวงจรแมตช์ชิ้งอินพีเดนซ์

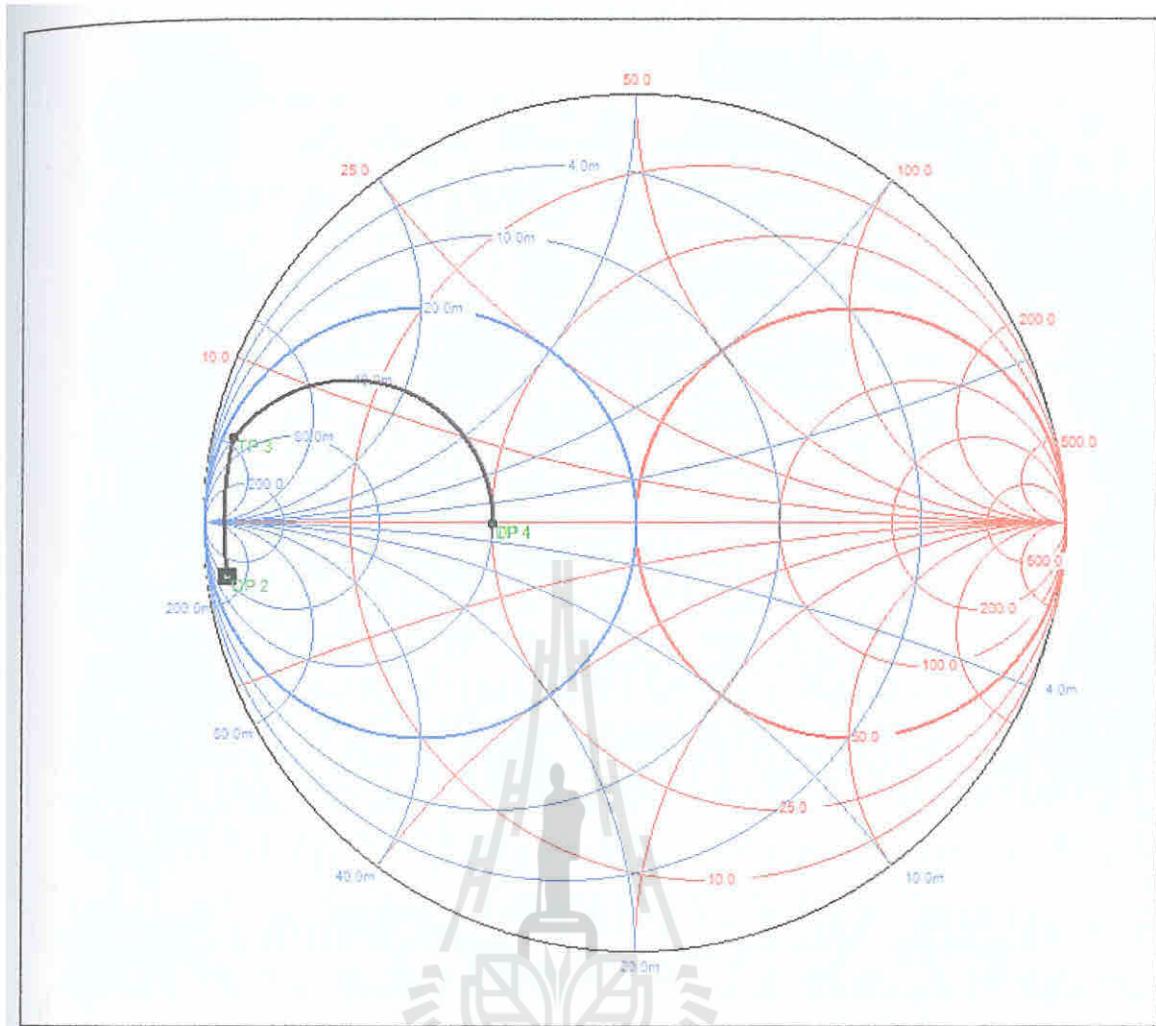
การออกแบบวงจรแมตช์ชิ้งอินพีเดนซ์จะทำหน้าที่แมตช์อินพีเดนซ์ระหว่างวงจรบาลานซ์กับทรานซิสเตอร์ ซึ่งจะต้องรู้ค่า S-parameter หรือไม่ก็ค่า  $Z_i$  และ  $Z_o$  ของทรานซิสเตอร์ เสียก่อน ซึ่งในการออกแบบจะขยายสัญญาณวิทยุที่ความถี่ในย่าน FM Band ครั้งนี้ ได้ทราบค่า  $Z_i$  และ  $Z_o$  ของทรานซิสเตอร์ที่ความถี่ 75 ถึง 100 เมกะเฮิรตซ์ จาก Data Sheet แล้ว และได้ทำการคำนวณหาค่าความถี่กลางของ FM Band ที่ 98 เมกะเฮิรตซ์ตามหัวข้อที่ 4.1.1 ซึ่งจะได้ใช้ในการวนในแผนภูมิสみท เพื่อใช้ทางจรแมตช์ชิ้งอินพีเดนซ์ต่อไป

**4.1.3.1 การออกแบบวงจรแมตซ์ชิ่งอิมพิเดนซ์ทางค้านอินพุต  
การออกแบบวงจรแมตซ์ชิ่งอิมพิเดนซ์ทางค้านอินพุตนี้ จะเลือกใช้สาย  
Semi Rigid Coaxial Cable M17/152 ใน การออกแบบ ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้**



รูปที่ 4.7 คุณสมบัติของสาย Semi Rigid Coaxial Cable M17/152

และจากหัวข้อที่ 4.1.1.1 จะได้ค่า  $Z_i = 1.176 - j3.369$  นำไปหาค่าความหนี้บานทางไฟฟ้า  
ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ ในโปรแกรม Smith V3.10 จะได้ดังนี้

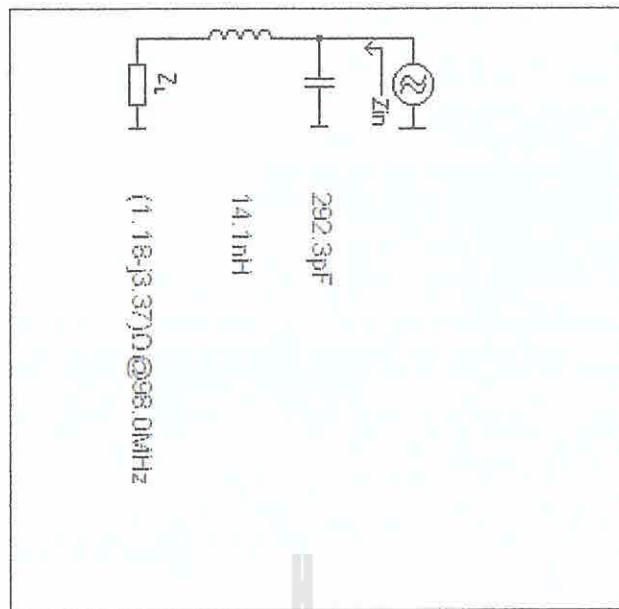


รูปที่ 4.8 Smith Chart แสดงการวนหาค่าความหนี้ยวนำทางไฟฟ้า

ของวงจรแมตซ์ชั่งอินพิడेनซ์ทางค้านอินพุต

Point	$Z (\Omega)$	Q	Frequency (MHz)
DP 1	$(25.000 + j0.000)$	0.000	98
DP 2	$(1.176 - j3.369)$	2.865	98
TP 3	$(1.176 + j5.295)$	4.502	98
TP 4	$(25.014 - j0.004)$	0.000	98

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าต่างๆ ใน Smith Chart ของวงจรแมตซ์ชั่งอินพิడेनซ์ค้านอินพุต



รูปที่ 4.9 วงจรแสดงอุปกรณ์ของแมตชิ่งอินพิคเคนหัวทางด้านอินพุต

จากรูปที่ 4.7 จะทราบค่า  $b = 1.45 \text{ mm}$ ,  $a = 0.53 \text{ mm}$  และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมีค่า  $\epsilon_r = 2.1$  สามารถคำนวณค่าความหนาแน่นทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าได้ดังนี้

ค่าความหนาแน่นทางไฟฟ้า :  $L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right)$

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{1.45}{0.53}\right)$$

$$L = 460.517 \times \log(2.736)$$

$$L = 460.517 \times 0.437$$

$$L = 201.245 \quad \text{nH/m}$$

ค่าความจุไฟฟ้า :

$$C = \frac{24.16 \times \epsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log\left(\frac{1.45}{0.53}\right)}$$

$$C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log(2.736)}$$

$$C = \frac{50.736}{0.437}$$

$$C = 116.1 \text{ pF/m}$$

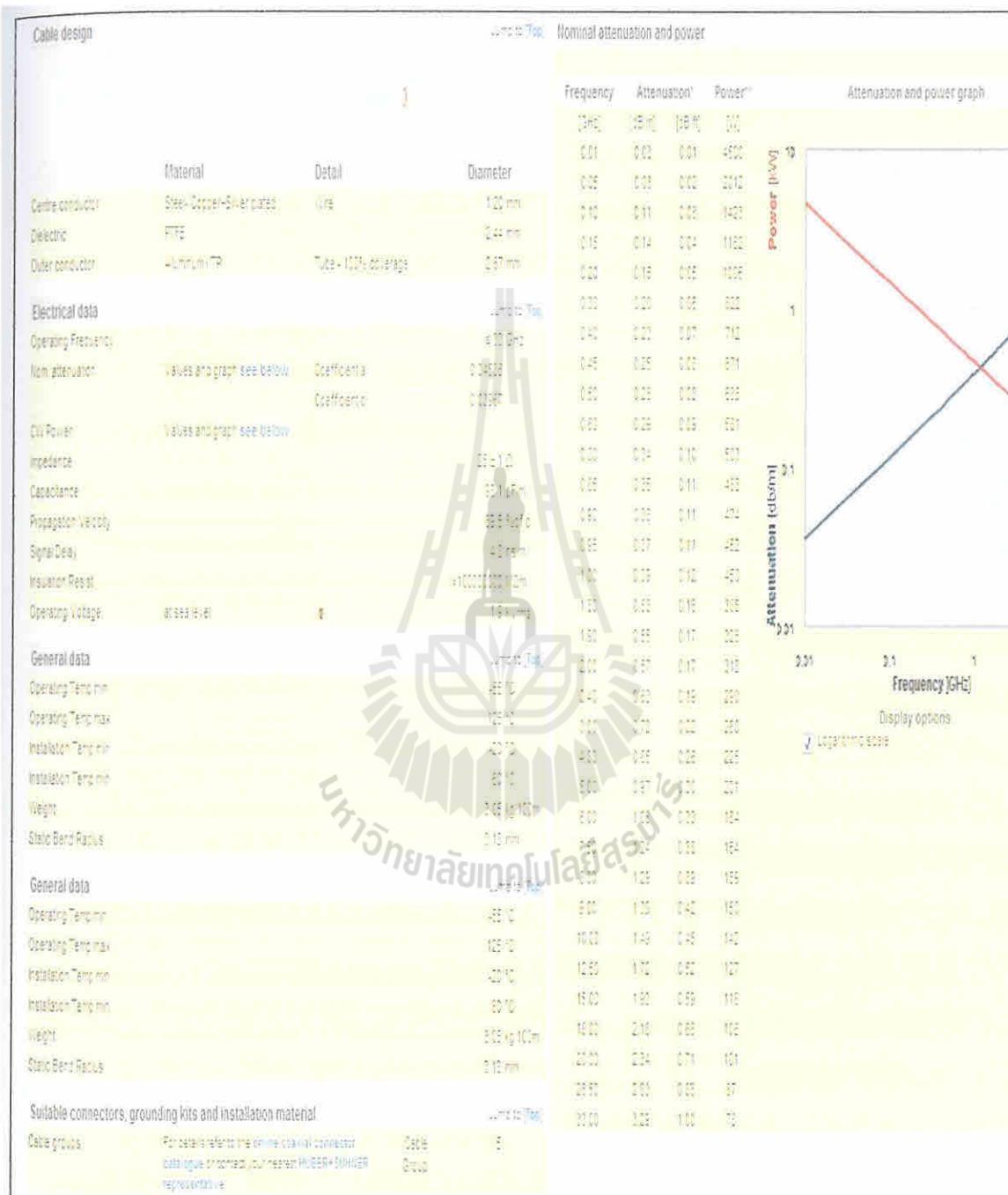
เพราะฉะนั้นที่ความยาวสาย 1 เมตร มีค่าความหนาแน่นนำทางไฟฟ้าเท่ากับ 201.245 nH/m และมีค่าความจุไฟฟ้าน่ากับ 116.1 pF/m

จากรูปที่ 4.9 จะเห็นได้ว่าต้องการสายที่มีค่าความหนาแน่นนำทางไฟฟ้า 14.1 nH เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดสายให้ได้ความยาว  $x = \frac{1 \times 14.1}{201.245} = 0.07m$  หรือประมาณ 2.76 นิ้ว และสามารถคำนวณค่าความจุไฟฟ้าของสายได้จาก  $C = 116.1 \times 0.07 = 8.127 \text{ pF}$  และจากรูปที่ 4.9 จะเห็นได้อีกว่าต้องใช้ค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 292.3 pF เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มค่าความจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรอีก 284.173 pF หรือประมาณ 284 pF

#### 4.1.3.2 การออกแบบวงจรแม่เหล็กซึ่งอิมพิเดนซ์ทางด้านเอาท์พุต

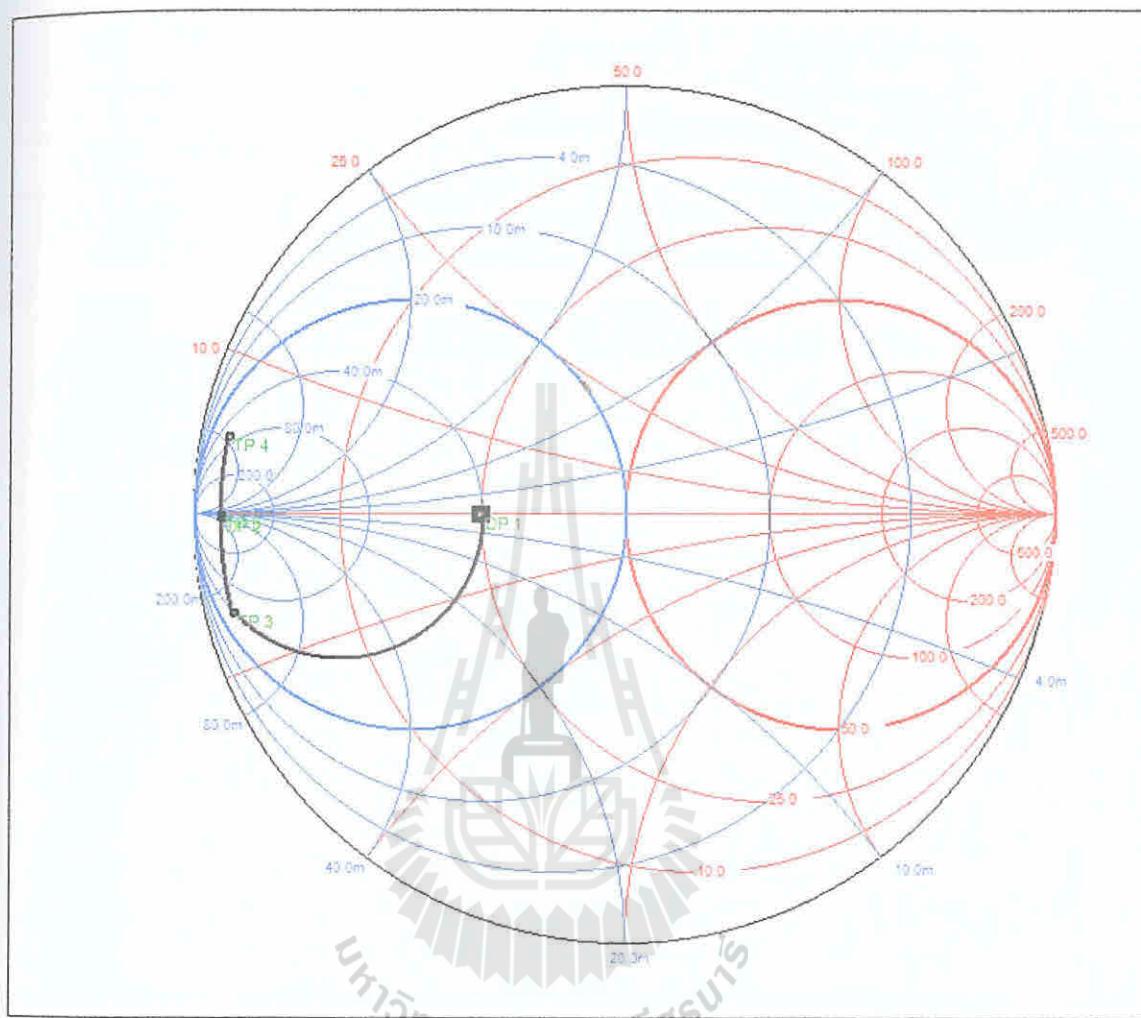
การออกแบบวงจรแม่เหล็กซึ่งอิมพิเดนซ์ทางด้านเอาท์พุตนี้จะเลือกใช้สาย

Coaxial Cable EZ-141-25 ในการออกแบบ ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.10 คุณสมบัติของสาย Coaxial Cable EZ-141-25

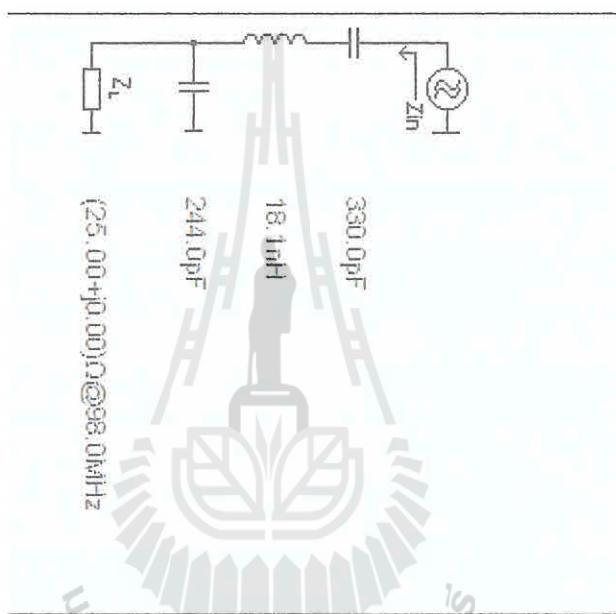
และจากหัวข้อที่ 4.1.1.2 จะได้ค่า  $Z_i = 1.656 - j0.23$  นำไปหาค่าความหนี้บานนำทางไฟฟ้าที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์ ในโปรแกรม Smith V3.10 จะได้ดังนี้



รูปที่ 4.11 Smith Chart แสดงการวนหาค่าความหนี้บานนำทางไฟฟ้า  
ของวงจรแมตช์ชิงอินพิแคนซ์ทางด้านเอาท์พุต

Point	$Z (\Omega)$	Q	Frequency (MHz)
DP 1	(25.000 + j0.000)	0.000	98
DP 2	(1.656 - j0.230)	0.139	98
TP 3	(1.655 + j6.215)	3.756	98
TP 4	(1.655 + j4.930)	2.979	98
TP 5	(1.655 + j0.008)	0.005	98

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงค่าต่างๆ ใน Smith Chart ของวงจรแมตช์ชิงอินพิเดนซ์ด้านเอาท์พุต



รูปที่ 4.12 วงจรแสดงอุปกรณ์ของแมตช์ชิงอินพิเดนซ์ทางด้านเอาท์พุต

จากรูปที่ 4.10 จะทราบค่า  $b = 2.87 \text{ mm}$ ,  $a = 1.2 \text{ mm}$  และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมีค่า  $\epsilon_r = 2.1$  สามารถคำนวณค่าความหนาแน่นี่ยวนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าได้ดังนี้

ค่าความหนื้นที่ของทางไฟฟ้า :  $L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right)$

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{2.87}{1.2}\right)$$

$$L = 460.517 \times \log(2.392)$$

$$L = 460.517 \times 0.379$$

$$L = 174.54 \text{ nH/m}$$

ค่าความจุไฟฟ้า :

$$C = \frac{24.16 \times \epsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log\left(\frac{2.87}{1.2}\right)}$$

$$C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log(2.392)}$$

$$C = \frac{50.736}{0.379}$$

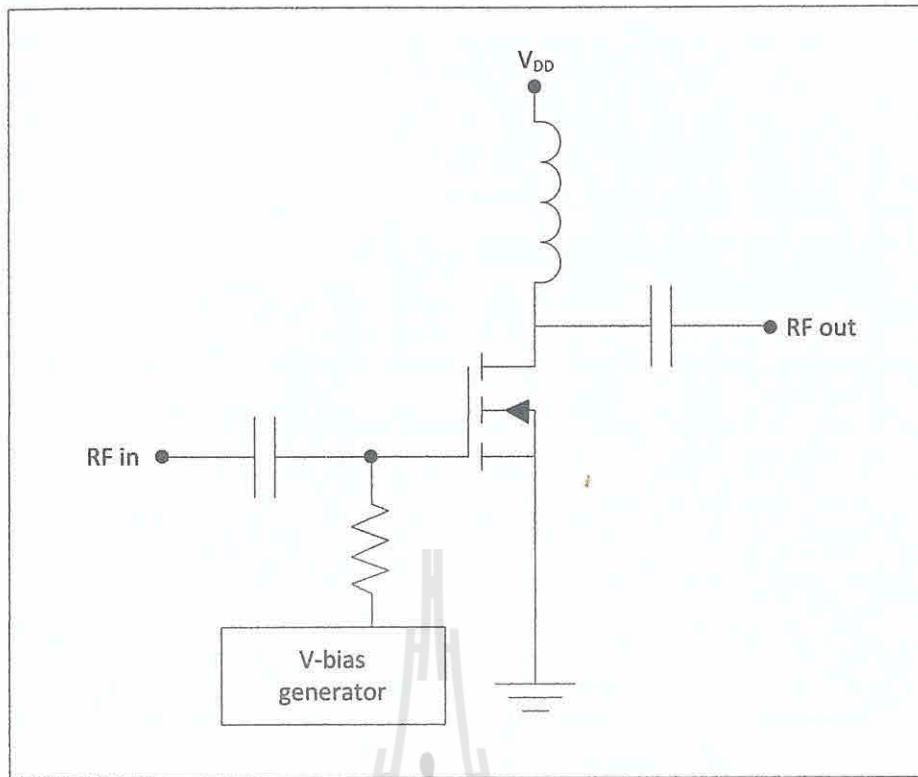
$$C = 133.87 \text{ pF/m}$$

เพร率ฉนั้นที่ความยาวสาย 1 เมตร มีค่าความหนื้นที่ของทางไฟฟ้าเท่ากับ 174.54 nH/m และมีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 133.87 pF/m

จากรูปที่ 4.12 จะเห็นได้ว่าต้องการสายที่มีค่าความหนาเท่ากับ 18.1 nH เพื่อจะให้ได้ความยาว  $x = \frac{1 \times 18.1}{174.54} = 0.104m$  หรือประมาณ 4.1 นิว และสามารถคำนวณค่าความจุไฟฟ้าของสายได้จาก  $C = 133.87 \times 0.104 = 13.923 \text{ pF}$  และจากรูปที่ 4.12 จะเห็นได้อีกว่าต้องใช้ค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 244 pF เพื่อจะนั้นต้องเพิ่มค่าความจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรอีก 230.077 pF หรือประมาณ 230 pF

#### 4.1.4 ไบอัลส์

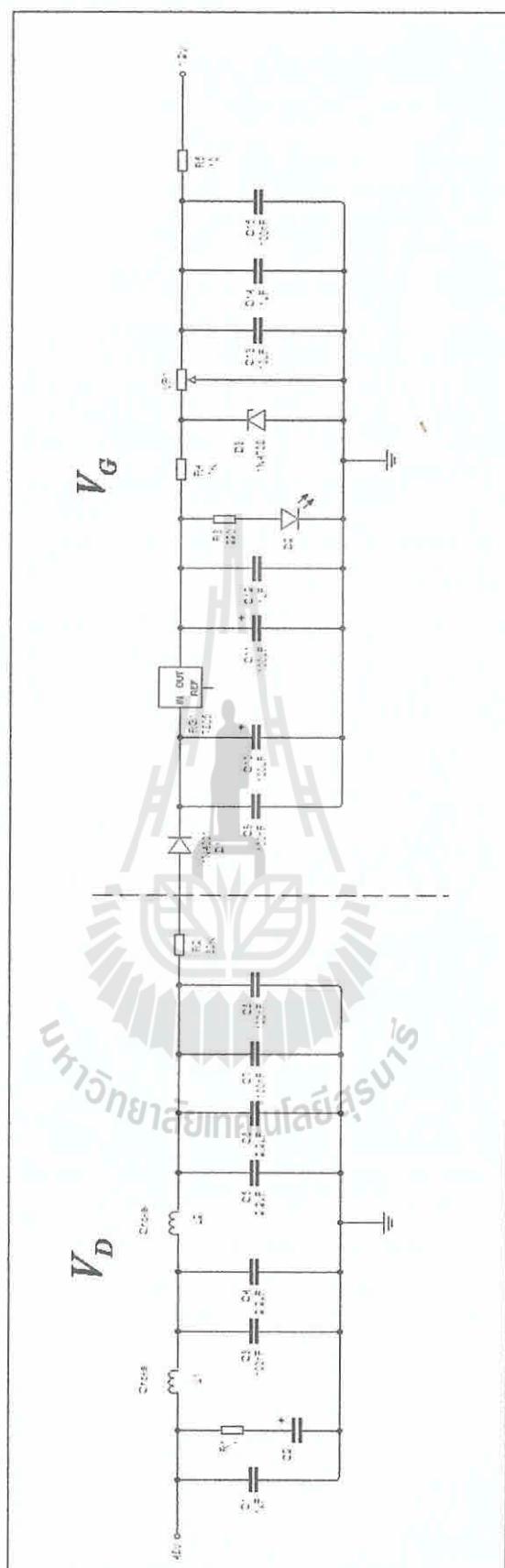
การไบอัลส์หมายถึงการจ่ายไฟให้กับวงจร ซึ่งทรานซิสเตอร์เบอร์ BLF578 เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด LDMOS โดยถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่สัญญาณความถี่สูงและแรงดันสูง การไบอัลส์ของทรานซิสเตอร์ชนิด LDMOS จะทำการไบอัลส์สองส่วน คือไบอัลส์ที่ขาเกตและไบอัลส์ที่ขาครอน การไบอัลส์ทรานซิสเตอร์ชนิดนี้จะไบอัลส์เพื่อรักษาแรงดันของ  $I_{DQ}$  ไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาก โดยการที่จะรักษาแรงดันของ  $I_{DQ}$  นั้นจะทำได้โดยการรักษาแรงดันแรงดันที่ขาเกตของทรานซิสเตอร์ให้คงที่ โดยจะใช้วงจรรักษาแรงดัน (Voltage regulator) ในการคงค่าแรงดันที่ขาเกต ซึ่งจะมีค่าประมาณ 1.2-1.5 โวลต์ ส่วนที่ขาครอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 48 โวลต์ โดยวงจรไบอัลส์ที่ขาครอนก็จะมีตัวเหนี่ยวนำค่านากๆ (Choke) เพื่อเอาไว้ป้องกันสัญญาณกระแสสลับไม่ให้เข้ามายกเว้นแต่กระแสตรงได้ และยังมีตัวเก็บประจุต่อครื่องกราวด์เพื่อปรับสัญญาณไฟเลี้ยงจรณะตรงให้เรียบ ดังต่อไปนี้



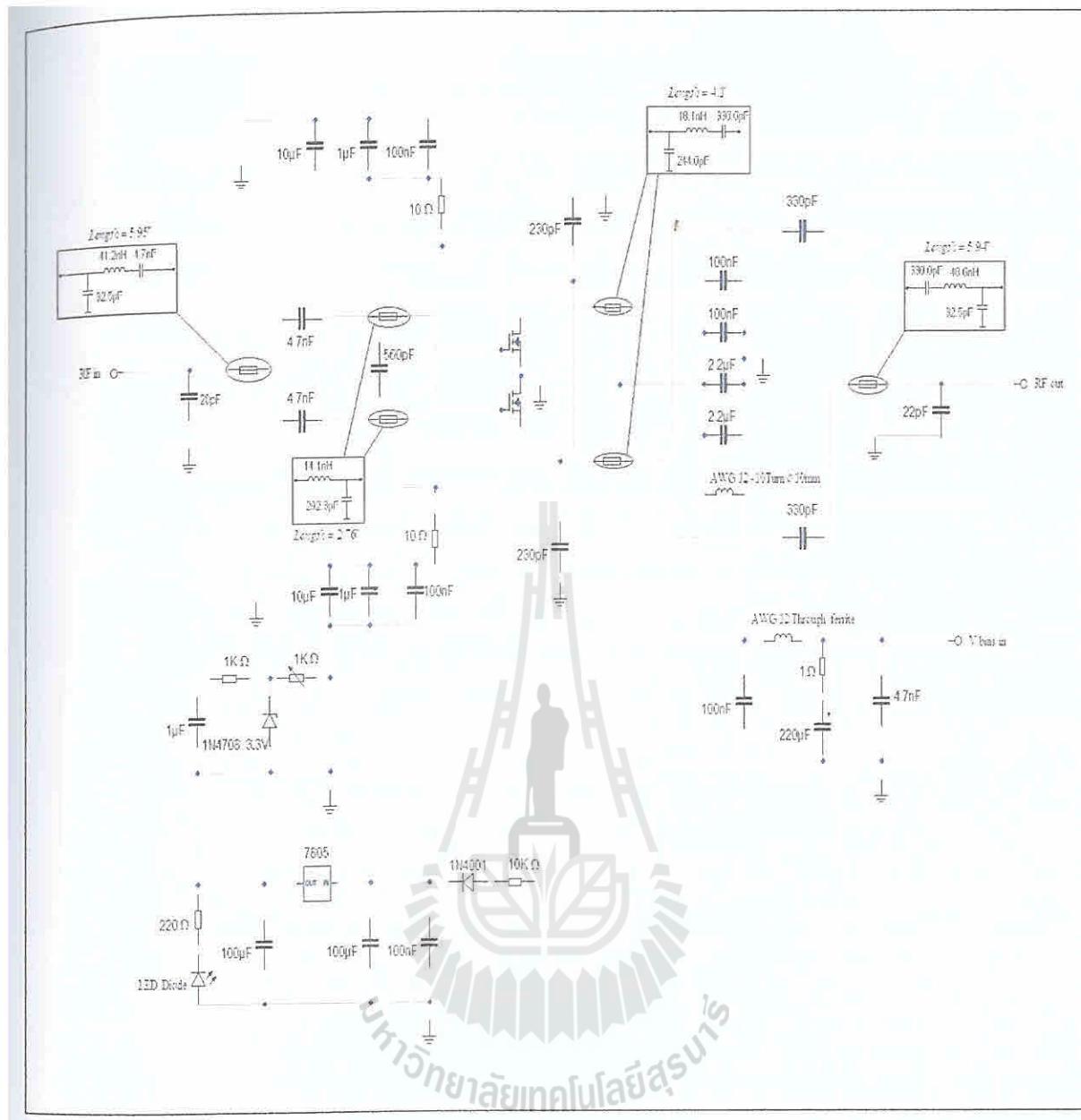
รูปที่ 4.13 โครงสร้างของวงจรไบอัลฟารานซิสเตอร์ชนิด LDMOS

ในการออกแบบวงจรไบอัลฟารานนี้ จะเลือกใช้ IC7805 ใน การออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันที่ขาเกตร่วมกับวงจรรักษาแรงดันอย่างง่ายที่ใช้ชีเนอร์ไซโอดเบอร์ 1N4708 กับตัวด้านท่านปรับค่าได้ขนาด 1000 โอม (W103) โดยอินพุตของวงจรรวมนี้จะแบ่งแรงดันมาจากขาเดрен 48 โวลต์ แล้วใช้ตัวด้านท่านขนาด 10 กิโลโอม ต่ออนุกรมเพื่อลดแรงดันและกระแส โดยเมื่อป้อนแรงดันที่ประมาณ 1.25 โวลต์ แรงดันกระแส  $I_{DQ}$  จะอยู่ที่ประมาณ 60 มิลลิแอมป์

และการออกแบบวงจรไบอัลฟารานนี้จะมีระดับแรงดัน 48 โวลต์ โดยเราใช้ตัวเหนี่ยวนำที่มีค่ามากๆ มาต่ออนุกรมเพื่อป้องกันไฟกระแสลับเข้ามากรณไฟกระแสตรง และยังใช้ตัวเก็บประจุต่อคร่อมกับกราวด์เพื่อปรับให้ไฟกระแสตรงเรียบมากขึ้น วงจรไบอัลฟารานนี้ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถทนความร้อนและกระแสที่สูง ได้ โดยที่กระแสที่โหลดผ่านนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 0-20 แอมป์ ขึ้นกับระดับสัญญาณอินพุตของวงจรขยายด้วย



รูปที่ 4.14 วงจรไบอัลฟารานซิสเทอร์ LDMOS ที่ออกแบบ



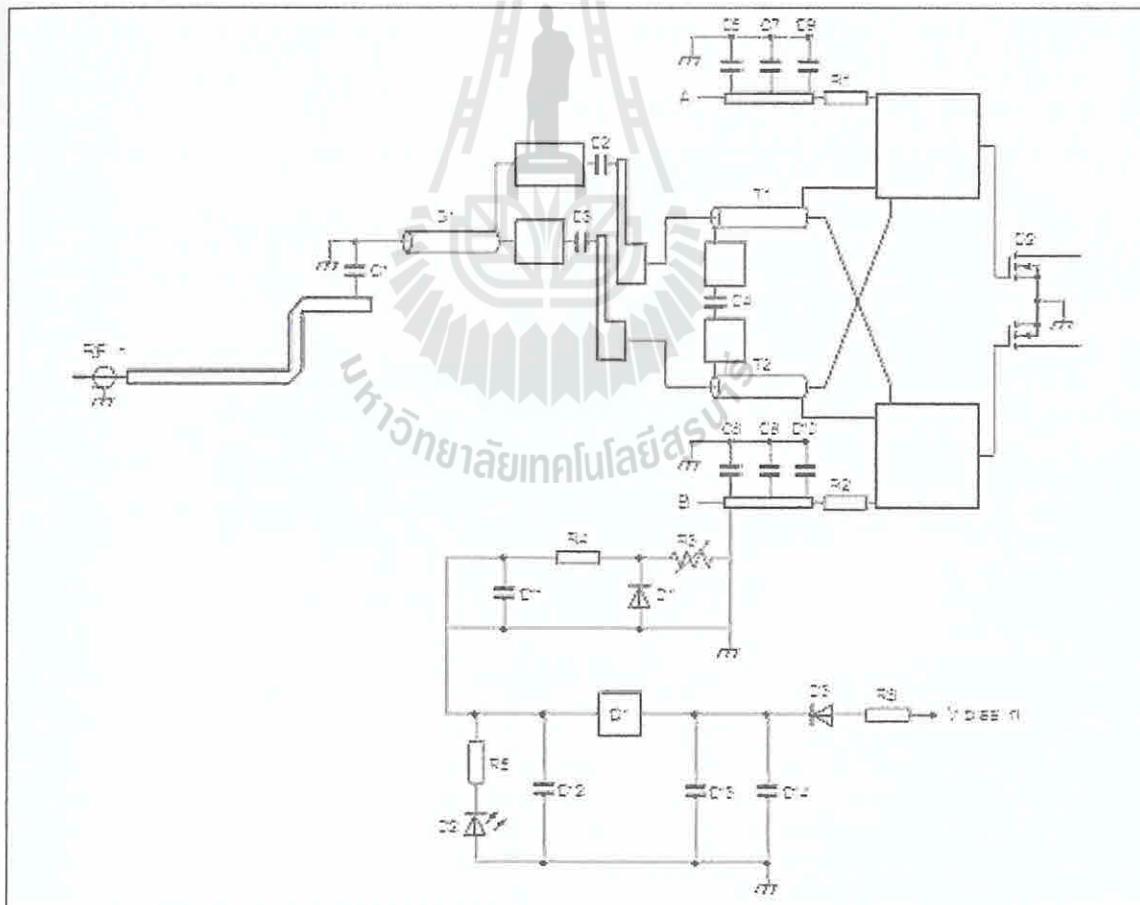
รูปที่ 4.15 วงขยายกำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ

## 4.2 การสร้างวงจรขยายสัญญาณวิทยุ ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิรตซ์

ในการสร้างวงจรขยายกำลังสัญญาณวิทยุในยานอพเอ็นนี้ จะนำเอาการออกแบบวงจรที่ได้คำนวณมาจากข้างต้น มาประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นวงจรขยายสัญญาณวิทยุ โดยจะคิดแยกเป็นวงจรทางด้านอินพุตและวงจรทางด้านเอาท์พุต โดยใช้มอสเฟฟ เบอร์ BLF578 เป็นตัวขยายสัญญาณ โดยจะใบอัสที่ขาเดرن 48 โวลต์ ระนาบความร้อนด้วยแผ่นทองแดงหนา 6 มิลลิเมตรและซิงค์ระนาบฯ ความร้อนขนาด  $7 \times 15 \times 2.5$  นิว

### 4.2.1 วงจรขยายสัญญาณวิทยุด้านอินพุต

วงจรขยายสัญญาณวิทยุด้านอินพุต จะประกอบด้วย วงจรบาลลัน วงจรขยายสัญญาณ วงรีบินอัส รวมไปถึงการออกแบบมาตรฐานพิคแคนช์



รูปที่ 4.16 วงจรขยายกำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุด้านอินพุต

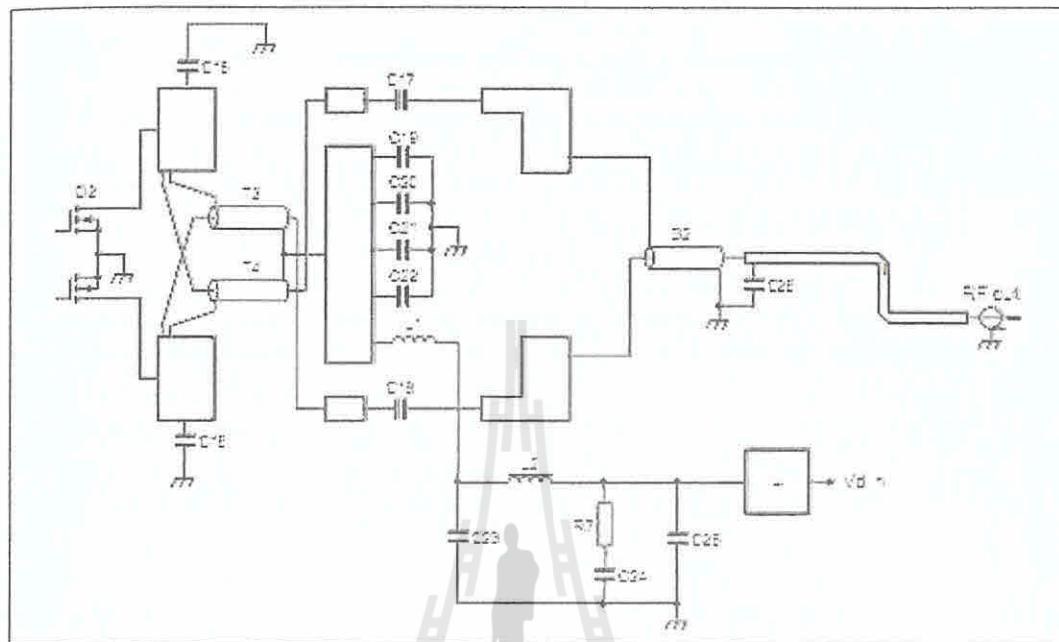
โดยสามารถอธิบายอุปกรณ์ต่างๆ ในวงจรได้ดังนี้

Designator	Description
B1	5.95" Semi Rigid Coaxial Cable RG405
T1, T2	2.76" M17/152 Semi Rigid Coaxial Cable M17/152
C1	20 pF
C2, C3	4700 pF
C4	560 pF
C5, C6	10 $\mu$ F
C7, C8, C11	1 $\mu$ F
C9, C10, C14	100 nF
C12, C13	100 $\mu$ F
R1, R2	10 $\Omega$
R3	1000 $\Omega$ Potentiometer
R4	1k $\Omega$
R5	220 $\Omega$
R6	10k $\Omega$
D1	Zener diode 1N4708, 3.3V
D2	Diode Green LED
D3	1N4001
Q1	7805 Voltage regulator
Q2	BLF578

ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงค่าต่างๆ ของวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุด้านอินพุต

#### 4.2.2 วงจรขยายสัญญาณวิทยุด้านเอาท์พุต

วงจรด้านเอาท์พุต มีหลักการทำงานและการออกแบบที่คล้ายกันกับวงจรอินพุต เพียงแต่ไม่นำการออกแบบวงจรไปอัลตร้าสปีด

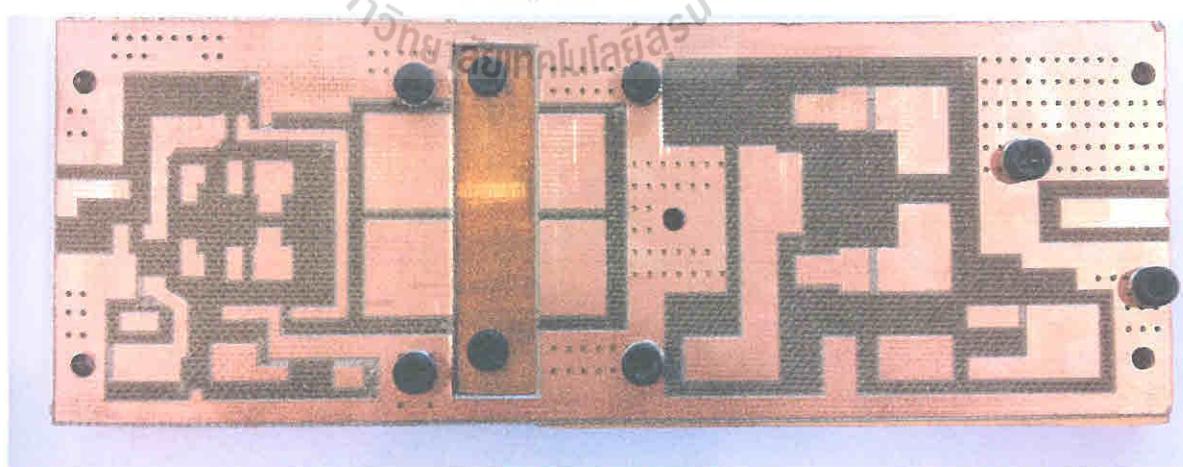


รูปที่ 4.17 คุณภาพเสียงของวงจรขยายกำลังสั่งสัญญาณด้านเอาท์พุต

โดยสามารถอธิบายอุปกรณ์ต่างๆ ในวงจรได้ดังนี้

Designator	Description
Q2	BLF578
T3, T4	4.1" Coaxial Cable EZ-141
B2	5.94" Coaxial Cable RG402
C15, C16	230 pF
C17, C18	330 pF
C19, C20, C23	100 nF
C21, C22	2.2 $\mu$ F
C24	Electrolyte 220 $\mu$ F, 63V
C25	4.7 nF
C26	22 pF
L1	AWG 12 – 10Turn $\phi$ 10mm
L2	AWG 12 Through ferrite
R7	1 $\Omega$

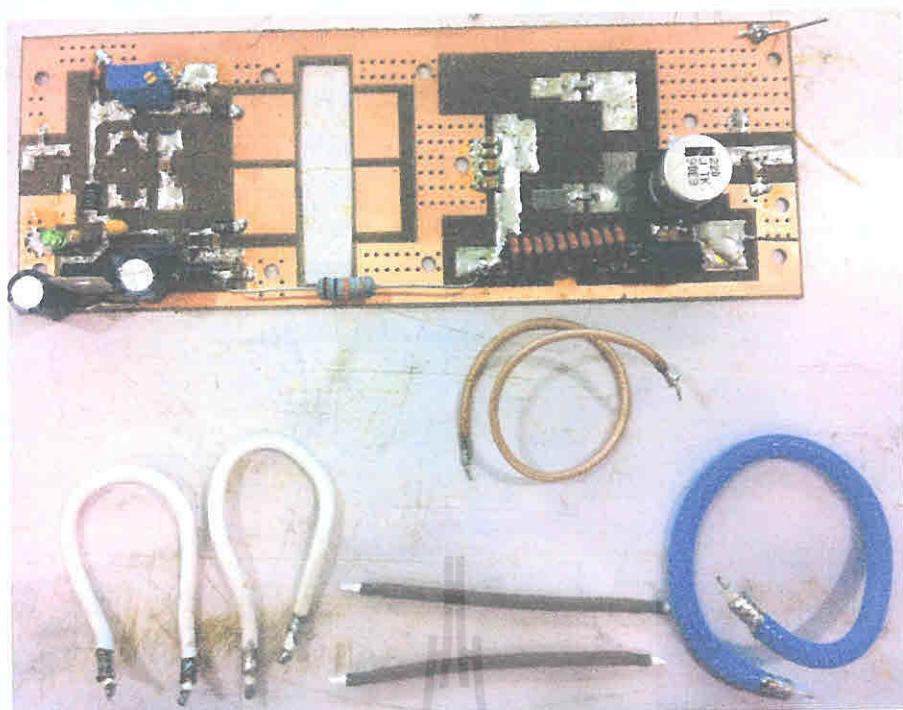
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงค่าต่างๆ ของวงจรขยายกำลังสั่งสัญญาณคลื่นวิทยุด้านเอาห์ฟตู



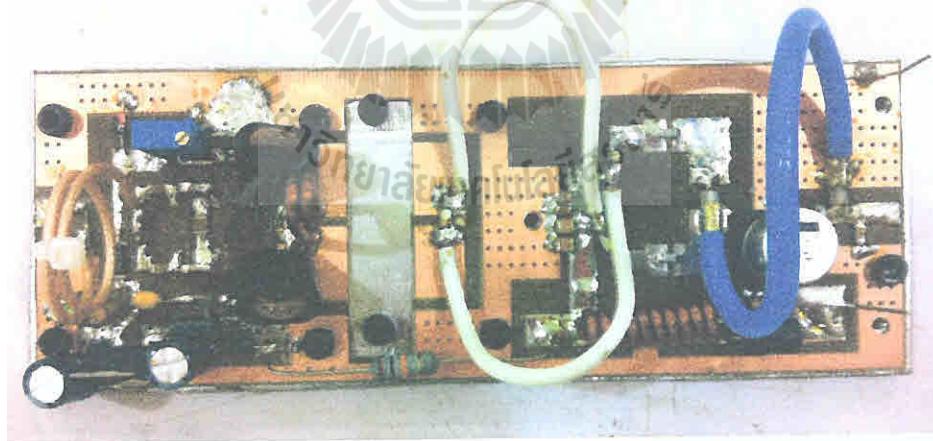
รูปที่ 4.18 แผนผังวงจรริงที่พิริยองลงอุปกรณ์



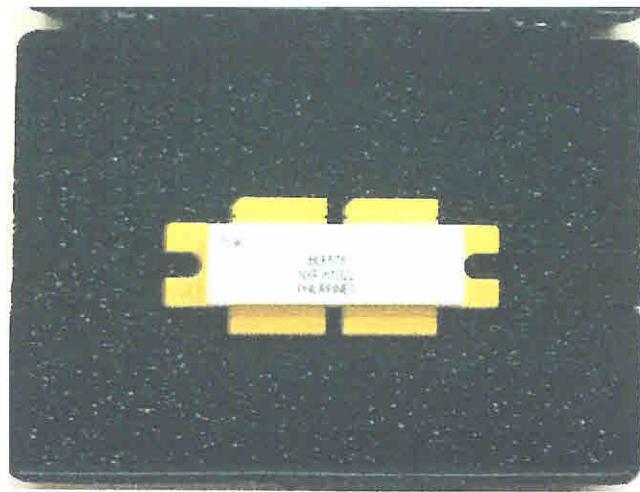
รูปที่ 4.19 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในวงจรบางส่วน



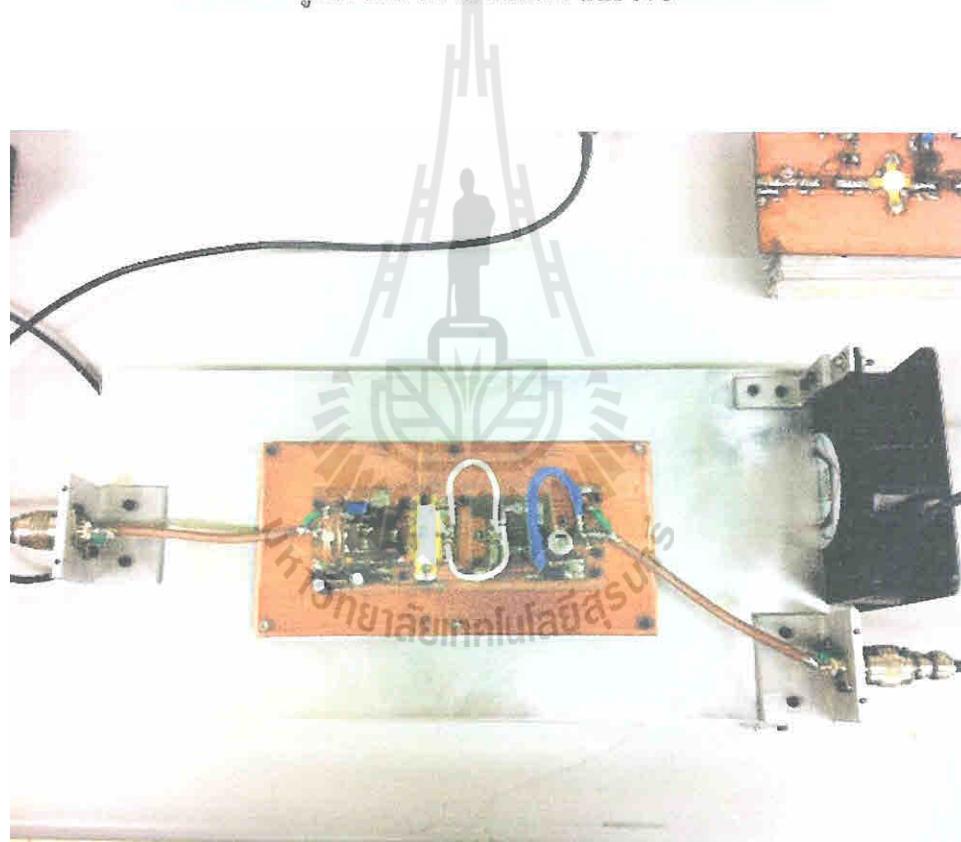
รูปที่ 4.20 แผงวงจรที่ลงอุปกรณ์บังส่วนและสายส่งสัญญาณ



รูปที่ 4.21 แผงวงจรเมื่อลดอุปกรณ์สำหรับ



รูปที่ 4.22 ทรานซิสเตอร์ BLF578



รูปที่ 4.23 วงจรที่ประกอบสำหรับ พร้อมทั้งติดตั้งระบบนายความร้อน

## บทที่ 5

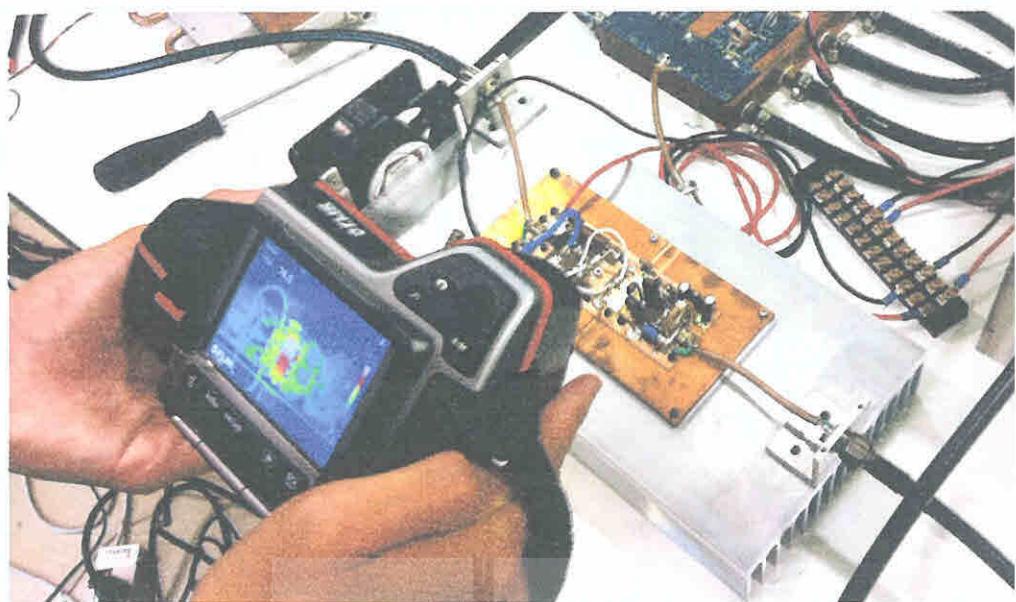
### ผลการทดลอง

#### 5.1 การวัดผลการทดลองของระบบยกระดับลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุในย่านความถี่เอฟเอ็น

ในการทดลองของระบบยกระดับลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุในย่านความถี่เอฟเอ็นนี้ จะเลือกทำการทดลองที่ค่าความถี่ 88, 98 และ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยจ่ายแรงดันที่ขาเครนเท่ากับ 48 โวลต์ และจ่ายแรงดันที่ขาเกทเท่ากับ 1.2-1.5 โวลต์ และได้ทำการวัดกำลังของสัญญาณอินพุต กำลังของสัญญาณเอาท์พุต อุณหภูมิของทرانซิสเตอร์ และนำค่าที่ได้มาคำนวณหาอัตราขยายและประสิทธิภาพการทำงานของวงจร โดยใช้อุปกรณ์ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองบางส่วน

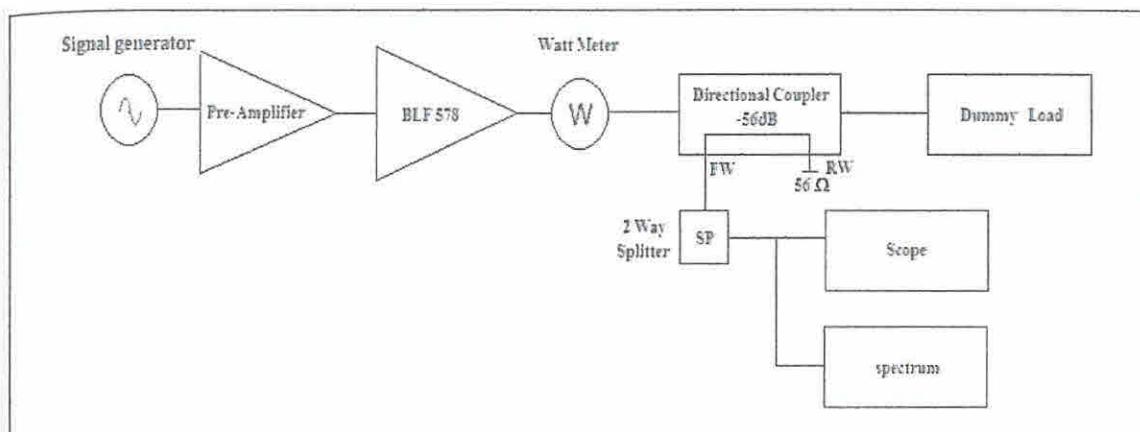


รูปที่ 5.2 Infrared camera ที่ใช้วัดอุณหภูมิของทราบชิสเตอร์

#### เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. Signal generator
2. Pre-amplifier
3. Power amplifier
4. Watt meter
5. Directional Coupler -56dB
6. Dummy load
7. 2-Way splitter
8. Spectrum analyzer
9. Infrared camera
10. DC Power Supply
11. Oscilloscope

และได้ทำการเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองวงจร โดยมีลักษณะดังนี้



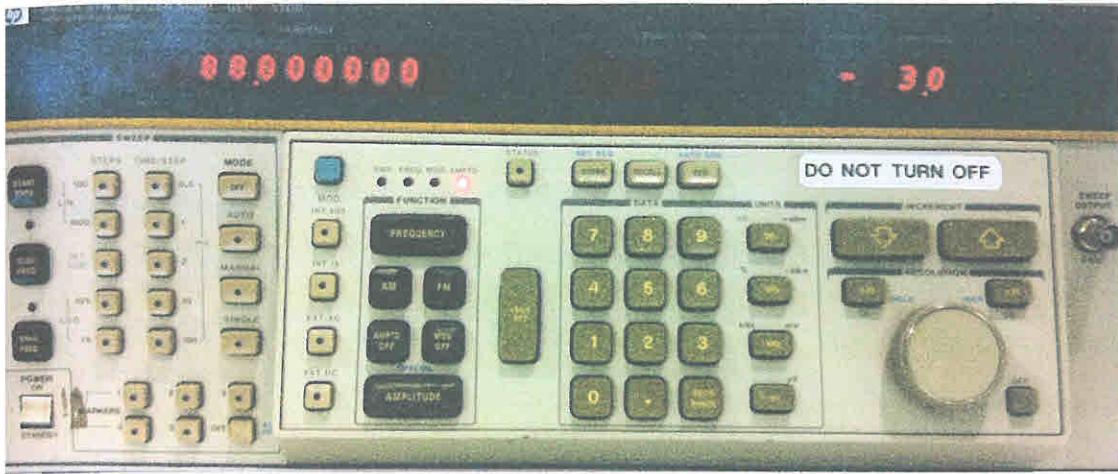
รูปที่ 5.3 บล็อกไซด์แกรนแสดงถักยณาการทดลองวงจร

#### 5.1.1 การทดลองวงจรขยายกำลังสั่งสัญญาณค่าความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์

เริ่มทำการทดลองวงจรจากการต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปที่ 5.3 และทำการปรับค่าที่ Signal generator โดยใช้ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ และทำการจ่ายออกพลังงานที่ -20 dBm เพื่อนำเข้าเรื่อยๆ และใช้ Infrared camera เป็นตัววัดอุณหภูมิ โดยการทดลองนี้จะกำหนดอุณหภูมิให้ไม่เกินประมาณ 80°C และทำการวัดกำลังของสัญญาณเอาท์พุตโดยใช้ Watt meter



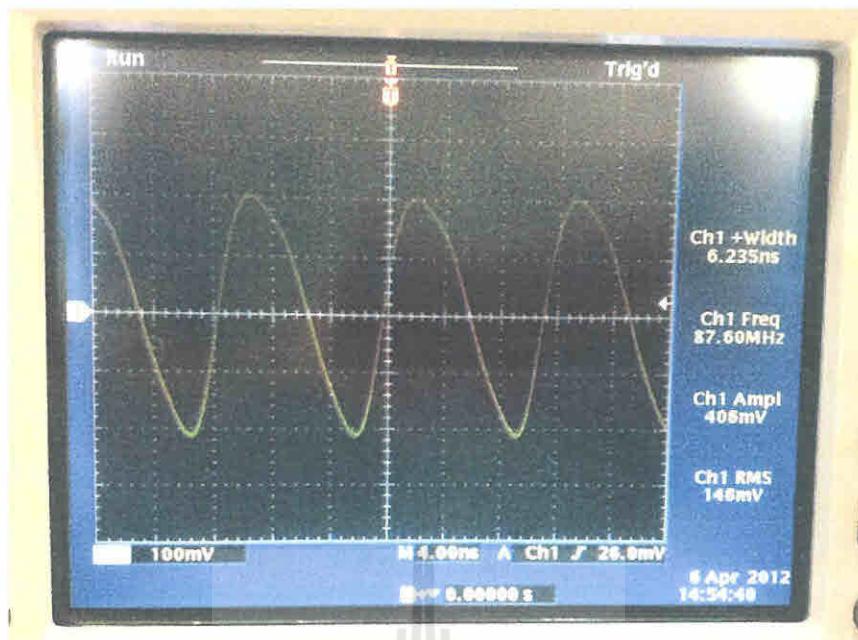
รูปที่ 5.4 จ่ายแรงดันเข้าที่บานครนเท่ากับ 48 โวลต์



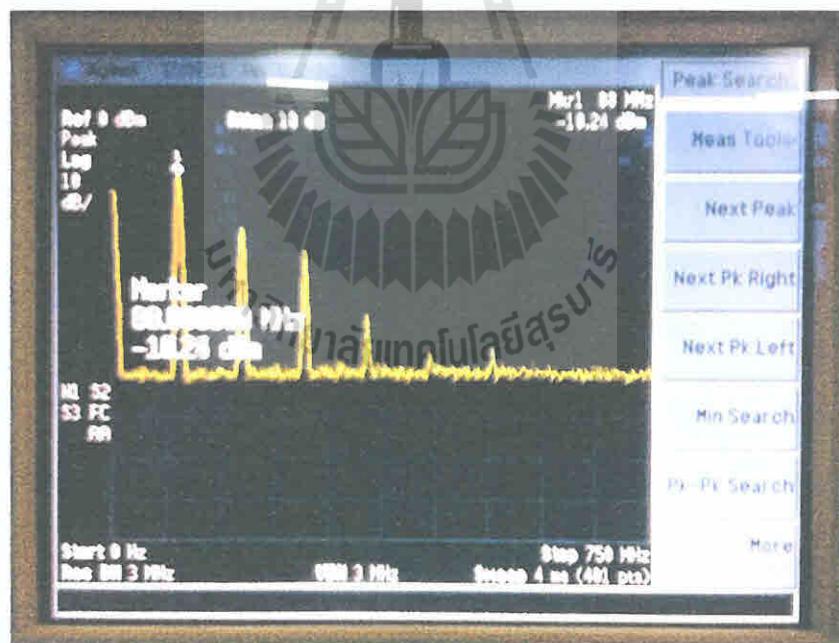
รูปที่ 5.5 ปรับค่า Signal generator ให้ได้ความถี่ที่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์



รูปที่ 5.6 ค่าสูงสุดของกำลังของสัญญาณเอาท์พุตที่วัดได้โดย Watt meter  
ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์



รูปที่ 5.7 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุดใน Oscilloscope  
ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์



รูปที่ 5.8 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุดใน Spectrum analyzer  
ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์

และจะได้ค่าต่างๆ ที่ได้จากการทดลองดังนี้

OSC (dBm)	$P_{in}$ (W)	$V_s$ (V)	$I_s$ (A)	$P_{out}$ (W)			Temperature (°C)
				FW	RW	SWR	
-20	0.0186	48	0.79	0	0	1.0	43.9
-19	0.021	48	0.89	2	0	1.0	43.9
-18	0.029	48	1.02	2	0	1.0	44.1
-17	0.0342	48	1.17	4	0	1.0	44.4
-16	0.0487	48	1.38	9	0	1.0	46.7
-15	0.0637	48	1.57	13	0	1.0	48.3
-14	0.076	48	1.81	18	0	1.0	50.1
-13	0.105	48	2.08	24	0	1.0	52.0
-12	0.148	48	2.40	31	0	1.0	54.3
-11	0.179	48	2.78	43	0	1.0	56.9
-10	0.203	48	3.18	52	0	1.0	58.9
-9	0.253	48	3.64	63	0	1.0	60.3
-8	0.316	48	4.16	79	0	1.0	64.1
-7	0.395	48	4.77	95	0	1.0	66.3
-6	0.495	48	5.22	121	0	1.0	68.2
-5	0.65	48	5.99	160	0	1.0	69.0
-4	0.806	48	6.96	208	0	1.0	71.6
-3	1	48	7.70	250	0	1.0	82.2

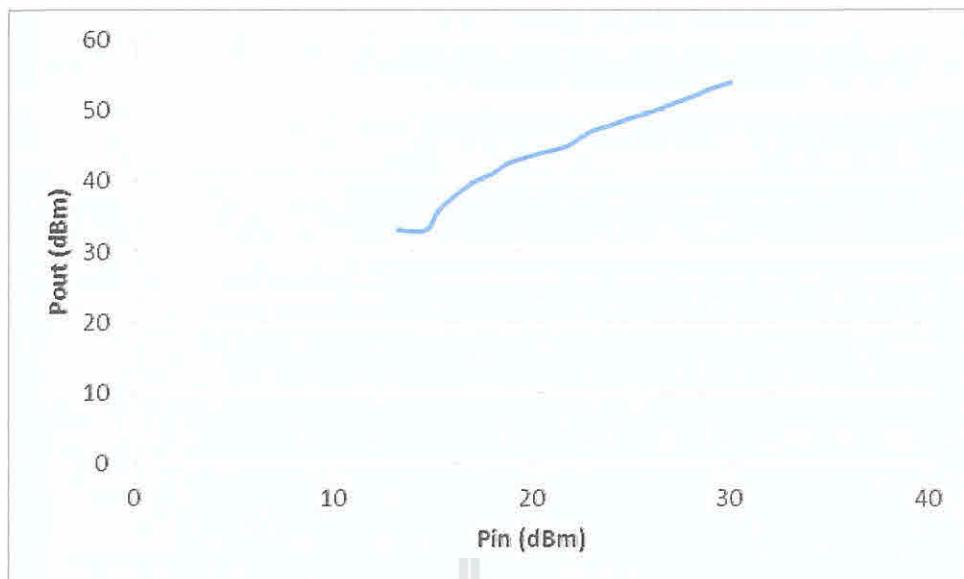
ตารางที่ 5.1 ค่าจากการทดลองของข่ายสัญญาณที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์

จากตารางที่ 5.1 จะสามารถนำค่าต่างๆ มาคำนวณหากำลังของสัญญาณอินพุต (dBm) กำลังของสัญญาณเอาท์พุต(dBm) อัตราขยายและประสิทธิภาพของวงจรได้ด้วยสมการที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่งจะได้ค่าต่างๆ ดังนี้

OSC (dBm)	P <sub>in</sub> (dBm)	P <sub>out</sub> (dBm)	Gain (dB)	Efficiency (%)
-20	12.70	-	-	0.00
-19	13.22	33.01	19.79	4.63
-18	14.62	33.01	18.39	4.03
-17	15.34	36.02	20.68	7.06
-16	16.88	39.54	22.67	13.51
-15	18.04	41.14	23.10	17.17
-14	18.81	42.55	23.74	20.63
-13	20.21	43.80	23.59	23.93
-12	21.70	44.91	23.21	26.78
-11	22.53	46.33	23.81	32.09
-10	23.07	47.16	24.09	33.93
-9	24.03	47.99	23.96	35.91
-8	25.00	48.98	23.98	39.41
-7	25.97	49.78	23.81	41.32
-6	26.95	50.83	23.88	48.09
-5	28.13	52.04	23.91	55.42
-4	29.06	53.18	24.12	62.02
-3	30.00	53.98	23.98	67.37

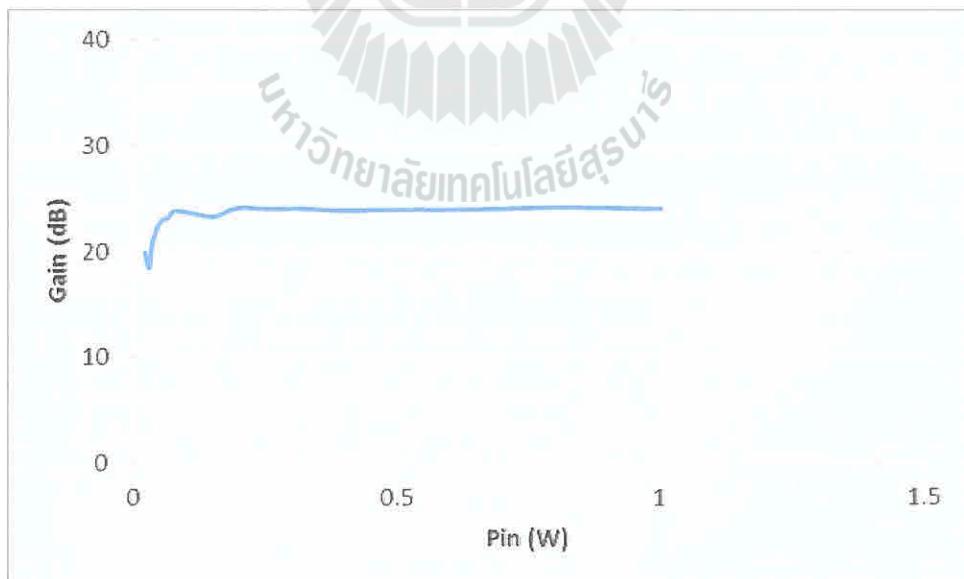
ตารางที่ 5.2 ค่าที่ได้จากการคำนวณของวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 88 เมกะเฮิรตซ์

และจากตารางที่ 5.1 และตารางที่ 5.2 จะสามารถนำมาสร้างกราฟเปรียบเทียบ  
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้



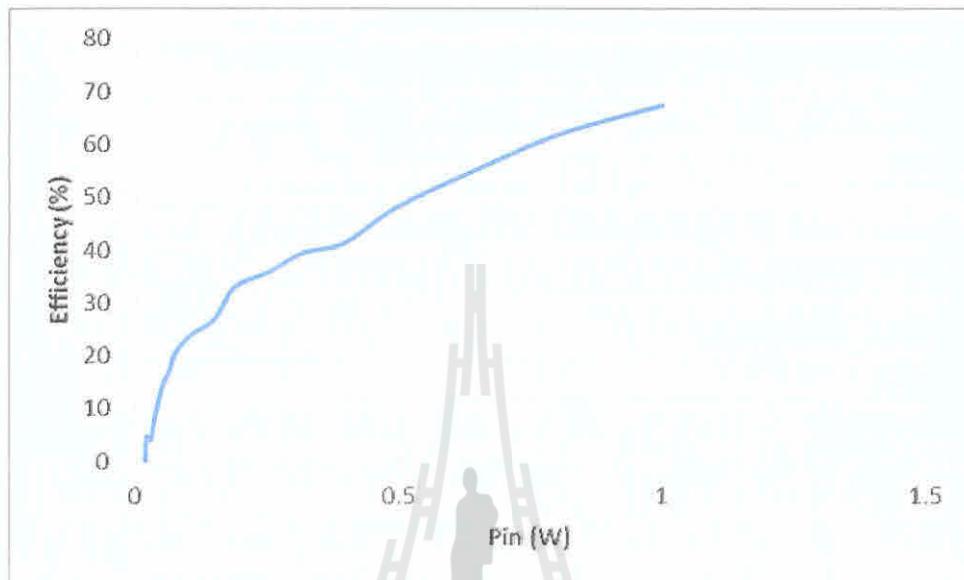
รูปที่ 5.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาท์พุต( $P_{out}$ ) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.9 จะเห็นได้ว่าเมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น ค่า กำลังของสัญญาณเอาท์พุตจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่างจรรยาຍกำลังส่งสัญญาณ วิทยุนี้มีการขยายกำลังตามจุดประสงค์ที่ต้องการ



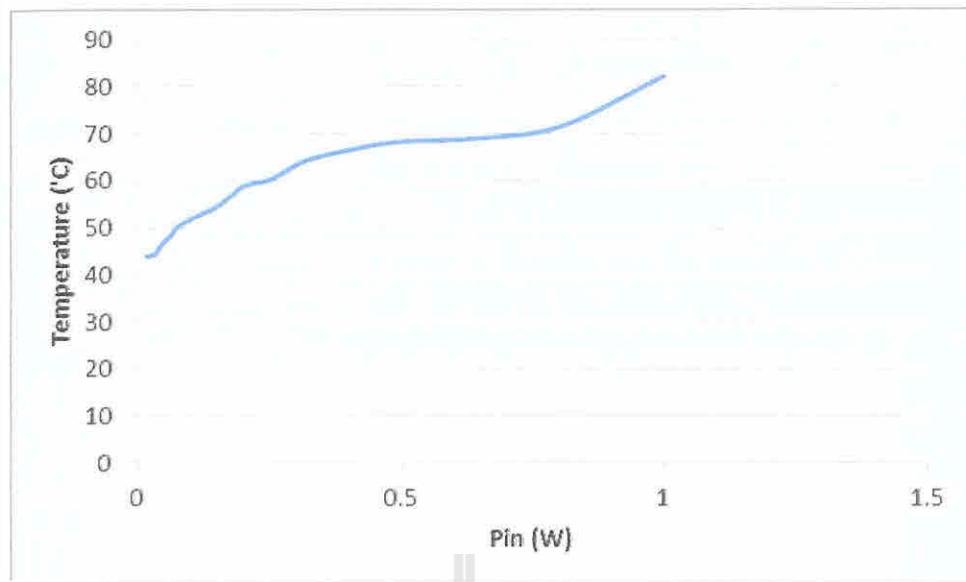
รูปที่ 5.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย(Gain) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.10 จะเห็นได้ว่า กำลังของสัญญาณอินพุตประมาณ 0.02-0.04 วัตต์ อัตราขยายจะไม่คงที่ แต่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอัตราขยายจะค่อนข้างคงที่เมื่อกำลังของสัญญาณอินพุตอยู่ที่ประมาณ 0.05 วัตต์ โดยที่อัตราขยายจะเคลื่อนย้ายที่ประมาณ 23 dB



รูปที่ 5.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.11 จะเห็นได้ว่า เมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น ค่าประสิทธิภาพการทำงานของวงจรจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่กำลังของสัญญาณอินพุตต่ำๆ นั้น ค่าประสิทธิภาพการทำงานของวงจรจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะค่อยๆ ลดลงเมื่อกำลังของสัญญาณอินพุตมากขึ้นไปเรื่อยๆ

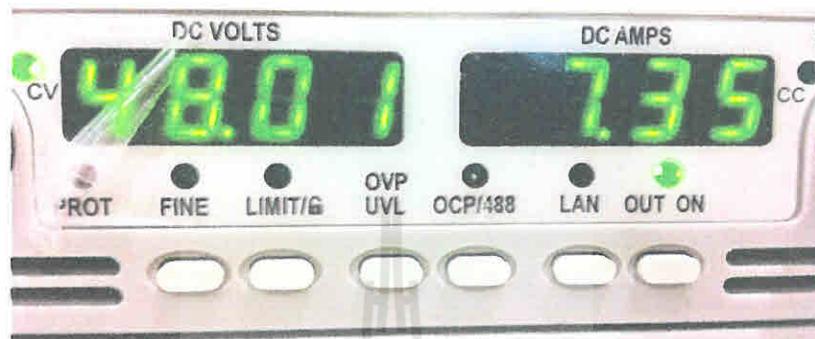


รูปที่ 5.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.12 จะเห็นได้ว่าเมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น อุณหภูมิของวงจรก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อป้อนกำลังของ สัญญาณอินพุตในช่วง 0.1-0.4 วัตต์ และช่วง 0.8-1 วัตต์ โดยที่กำลังของสัญญาณอินพุตในช่วง 0.4-0.8 วัตต์นั้น อุณหภูมิของวงจรจะมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่

### 5.1.2 การทดลองของรายย่างกำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์

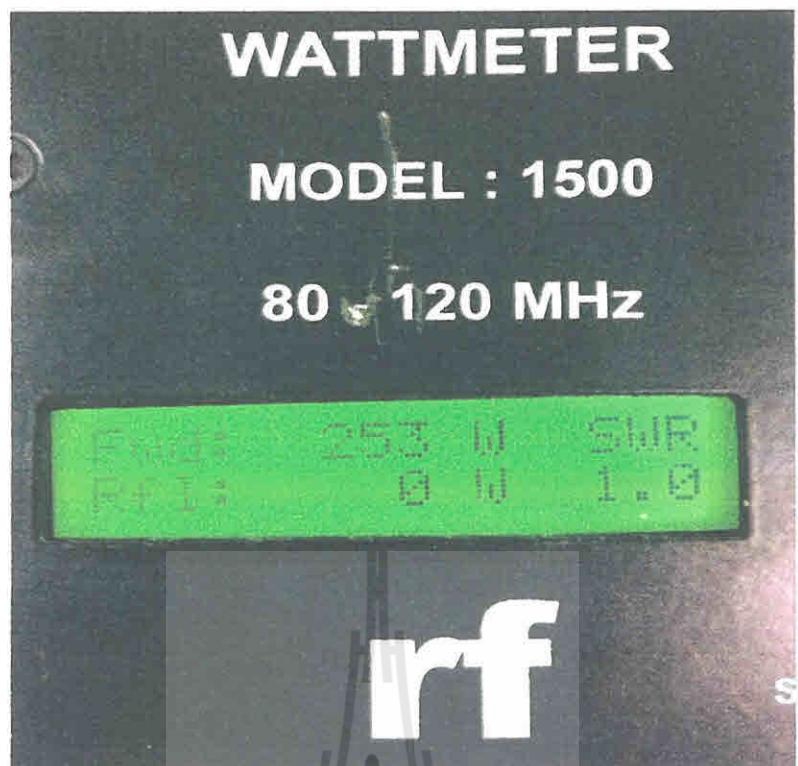
เริ่มทำการทดลองของรายจากการต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปที่ 5.3 และทำการปรับค่าที่ Signal generator โดยใช้ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ และทำการทดลองเหมือนกับการทดลองที่ 5.1.1



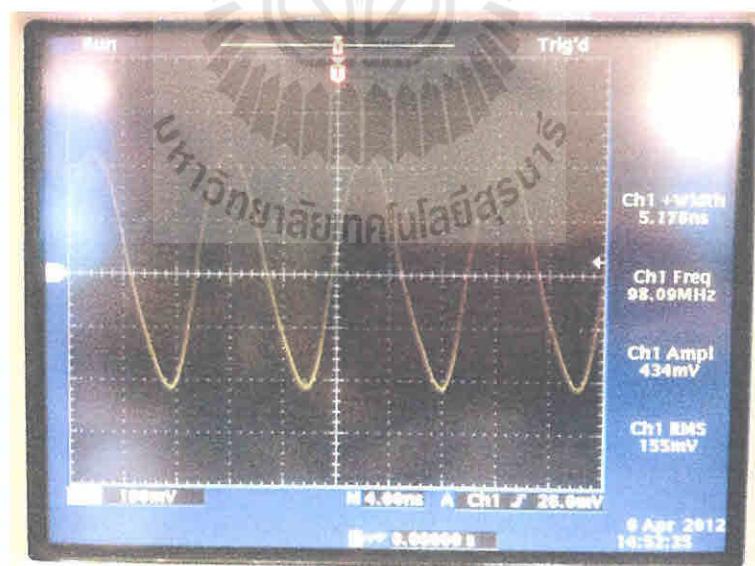
รูปที่ 5.13 จ่ายแรงดันเข้าที่ขานครนเท่ากับ 48 โวลต์



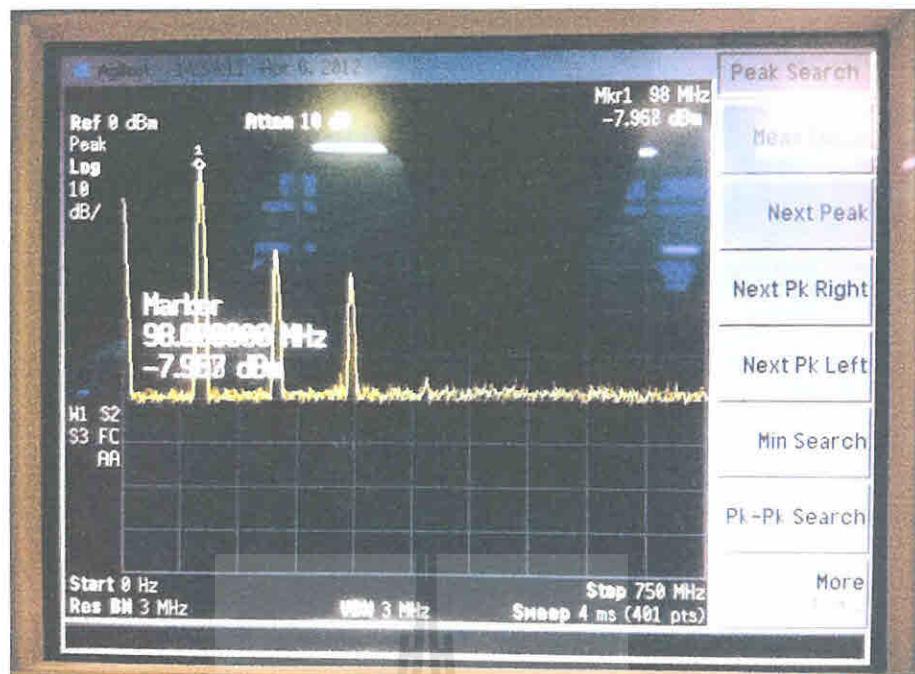
รูปที่ 5.14 ปรับค่า Signal generator ให้ได้ความถี่ที่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์



รูปที่ 5.15 ค่าสูงสุดของกำลังของสัญญาณเอาท์พุตที่วัดได้โดย Watt meter  
ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์



รูปที่ 5.16 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาโนินพุตสูงสุดใน Oscilloscope  
ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์



รูปที่ 5.17 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุด ใน Spectrum analyzer ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์

และจะได้ค่าต่างๆ ที่ได้จากการทดลองดังนี้

OSC (dBm)	P <sub>in</sub> (W)	V <sub>s</sub> (V)	I <sub>s</sub> (A)	P <sub>out</sub> (W)			Temperature (°C)
				FW	RW	SWR	
-20	0.0186	48	0.75	0	0	1.0	47.1
-19	0.021	48	0.84	2	0	1.0	47.3
-18	0.029	48	0.94	4	0	1.0	47.5
-17	0.0342	48	1.06	6	0	1.0	47.6
-16	0.0487	48	1.21	9	0	1.0	48.4
-15	0.0637	48	1.4	13	0	1.0	49.9
-14	0.076	48	1.58	18	0	1.0	51
-13	0.105	48	1.8	24	0	1.0	52.5
-12	0.148	48	2.05	31	0	1.0	54.5
-11	0.179	48	2.33	40	0	1.0	56.3
-10	0.203	48	2.72	52	0	1.0	58.9
-9	0.253	48	3.08	63	0	1.0	60.5
-8	0.316	48	3.49	74	0	1.0	61.9
-7	0.395	48	3.97	90	0	1.0	63.4
-6	0.495	48	4.51	119	0	1.0	65
-5	0.65	48	5.15	139	0	1.0	65
-4	0.806	48	5.84	177	0	1.0	67.6
-3	1	48	6.66	216	0	1.0	72.9
-2	1.25	48	7.35	253	0	1.0	78.5

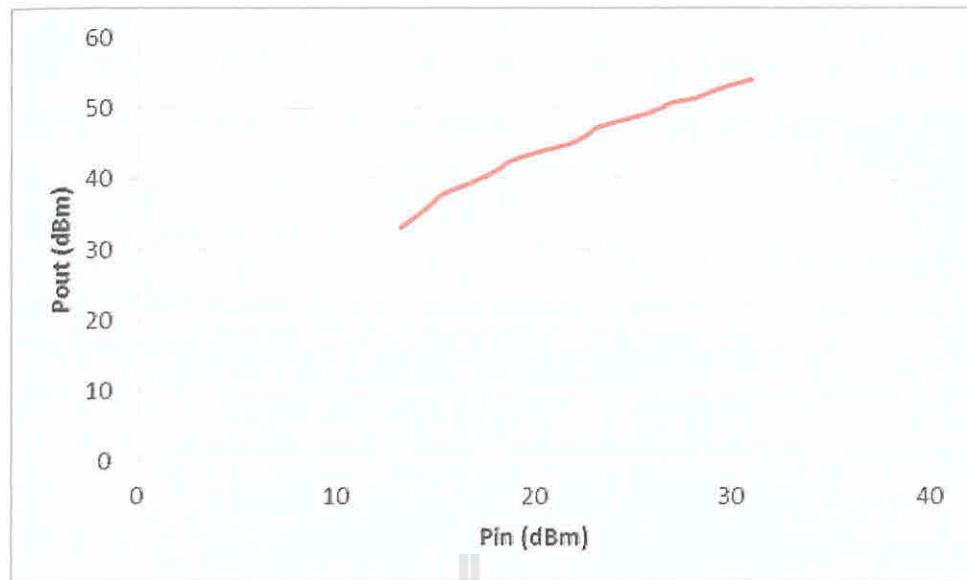
ตารางที่ 5.3 ค่าจาก การทดลองวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์

จากตารางที่ 5.3 จะสามารถนำค่าต่างๆ มาคำนวณหากำลังของสัญญาณอินพุต (dBm) กำลังของสัญญาณเอาท์พุต(dBm) อัตราขยายและประสิทธิภาพของวงจร ได้ด้วยสมการที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่งจะได้ค่าต่างๆ ดังนี้

OSC (dBm)	P <sub>in</sub> (dBm)	P <sub>out</sub> (dBm)	Gain (dB)	Efficiency (%)
-20	12.70	-	-	0.00
-19	13.22	33.01	19.79	4.91
-18	14.62	36.02	21.40	8.80
-17	15.34	37.78	22.44	11.73
-16	16.88	39.54	22.67	15.41
-15	18.04	41.14	23.10	19.25
-14	18.81	42.55	23.74	23.63
-13	20.21	43.80	23.59	27.66
-12	21.70	44.91	23.21	31.35
-11	22.53	46.02	23.49	35.61
-10	23.07	47.16	24.09	39.67
-9	24.03	47.99	23.96	42.44
-8	25.00	48.69	23.70	43.99
-7	25.97	49.54	23.58	47.02
-6	26.95	50.76	23.81	54.74
-5	28.13	51.43	23.30	55.97
-4	29.06	52.48	23.42	62.85
-3	30.00	53.34	23.34	67.25
-2	30.97	54.03	23.06	71.36

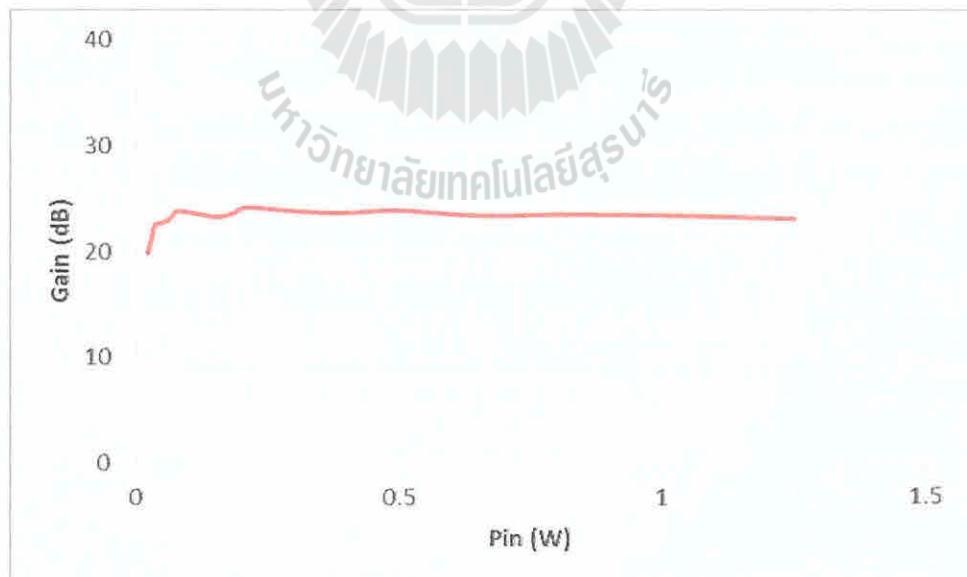
ตารางที่ 5.4 ค่าที่ได้จากการคำนวณของวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์

และจากตารางที่ 5.3 และตารางที่ 5.4 จะสามารถนำมาสร้างกราฟเปรียบเทียบ  
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้



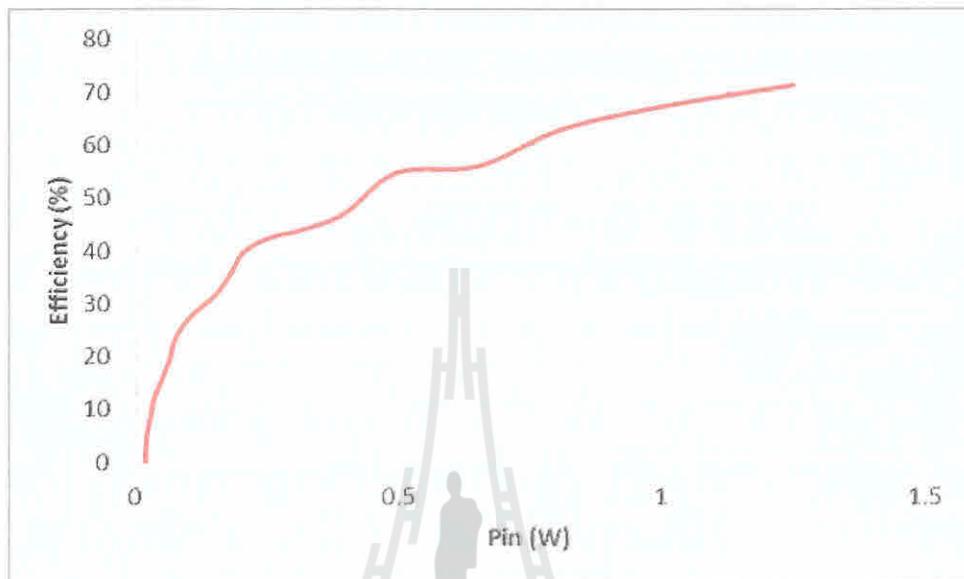
รูปที่ 5.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาท์พุต( $P_{out}$ ) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.18 จะเห็นได้ว่าเมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น ค่า กำลังของสัญญาณเอาท์พุตจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย



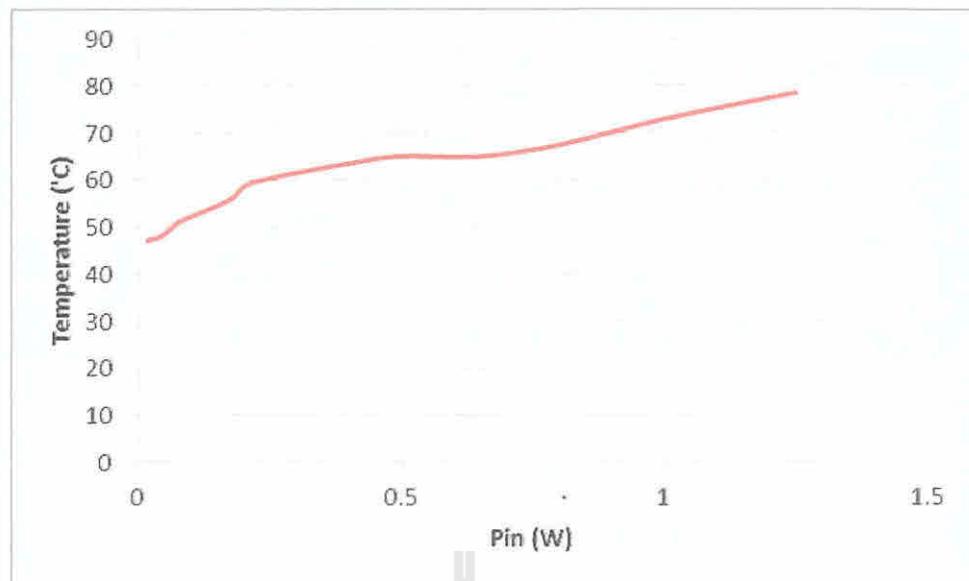
รูปที่ 5.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย(Gain) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.19 จะเห็นได้ว่าที่กำลังของสัญญาณอินพุตประมาณ 0.02-0.2 วัตต์ อัตราขยายจะไม่คงที่ และอัตราขยายจะค่อนข้างคงที่เมื่อกำลังของสัญญาณอินพุตอยู่ที่ประมาณ 0.2 วัตต์ขึ้นไป โดยที่อัตราขยายจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23 dB



รูปที่ 5.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.20 จะเห็นได้ว่าเมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น ค่าประสิทธิภาพการทำงานของวงจรก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่จะไม่ค่อยคงที่ไม่ว่าจะป้อนสัญญาณอินพุตเข้าไปเท่าไหร่ก็ตาม และจะเห็นได้ว่าในช่วงที่กำลังของสัญญาณอินพุตต่ำๆ นั้น ค่าประสิทธิภาพการทำงานของวงจรจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

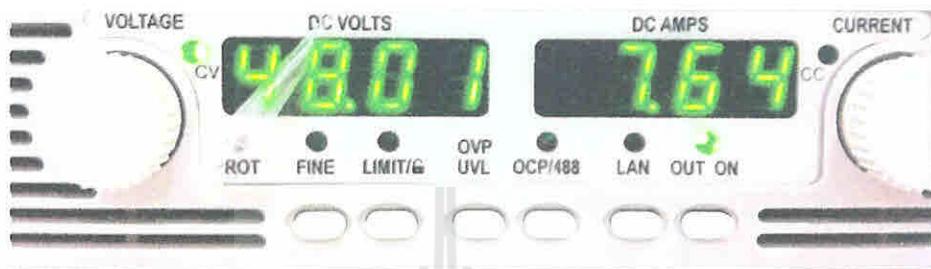


รูปที่ 5.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature)  
กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.21 จะเห็นได้ว่าเมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น อุณหภูมิของวงจรจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยจากรูปอุณหภูมิจะค่อนข้างคงที่ในช่วงสัญญาณอินพุต เท่ากับ 0.5-0.7 วัตต์

### 5.1.3 การทดลองของจร�性ยกำลังส่างสัญญาณคลื่นวิทยุที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์

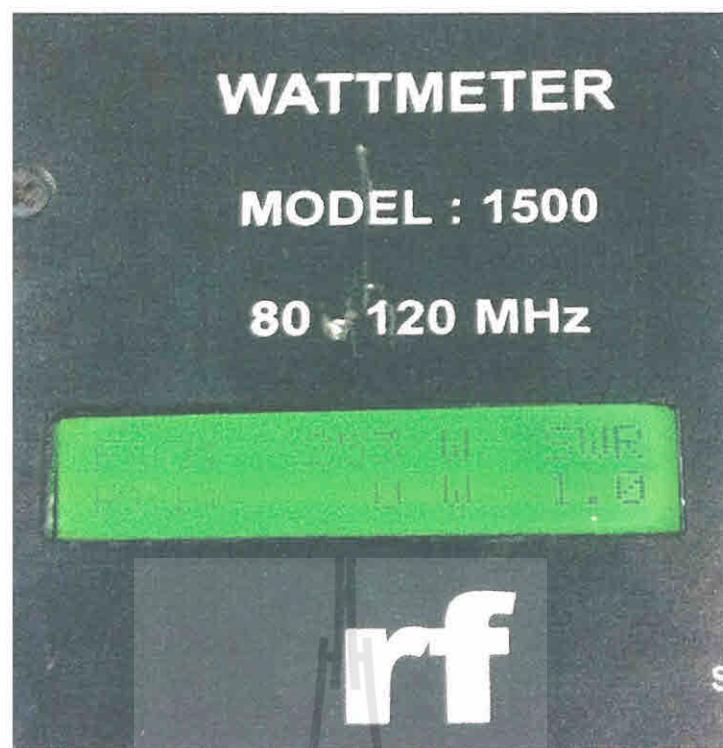
เริ่มทำการทดลองของจริงจากการต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปที่ 5.3 และทำการปรับค่าที่ Signal generator โดยใช้ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ และทำการทดลองเหมือนกับการทดลองที่ 5.1.1 และการทดลองที่ 5.1.2



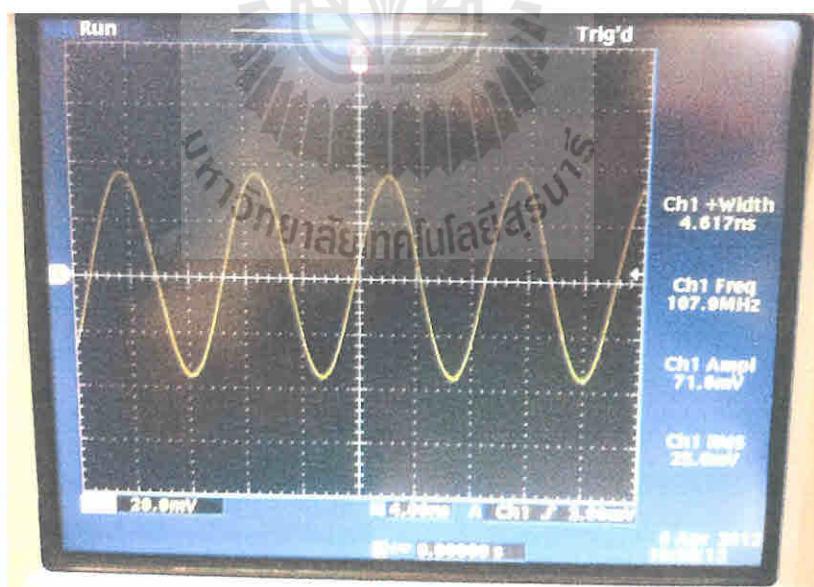
รูปที่ 5.22 จ่ายแรงดันเข้าที่ขาเดرنเท่ากับ 48 โวลต์



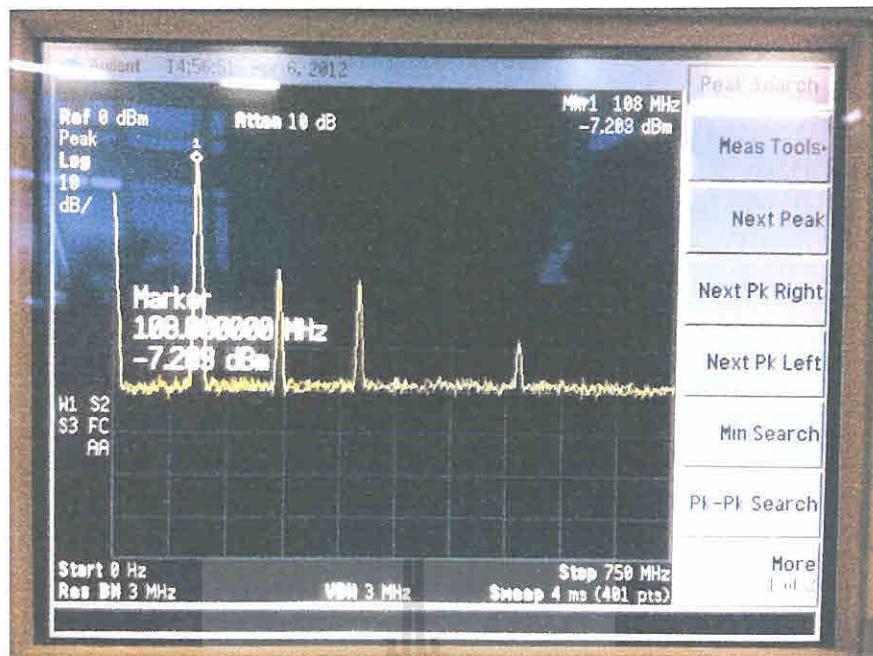
รูปที่ 5.23 ปรับค่า Signal generator ให้ได้ความถี่ที่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์



รูปที่ 5.24 ค่าสูงสุดของกำลังของสัญญาณเอาท์พุตที่วัดได้โดย Watt meter  
ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์



รูปที่ 5.25 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุดใน Oscilloscope  
ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์



รูปที่ 5.26 ลักษณะของสัญญาณเอาท์พุตที่กำลังของสัญญาณอินพุตสูงสุด ใน Spectrum analyzer ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์

และจะได้ค่าต่างๆ ที่ได้จากการทดลองดังนี้

OSC (dBm)	$P_{in}$ (W)	$V_s$ (V)	$I_s$ (A)	$P_{out}$ (W)			Temperature ( $^{\circ}$ C)
				FW	RW	SWR	
-20	0.0186	48	0.84	2	0	1.0	50
-19	0.021	48	0.94	2	0	1.0	50.3
-18	0.029	48	1.09	6	0	1.0	50.3
-17	0.0342	48	1.23	9	0	1.0	50.7
-16	0.0487	48	1.39	13	0	1.0	52.8
-15	0.0637	48	1.58	18	0	1.0	54.4
-14	0.076	48	1.79	22	0	1.0	55.9
-13	0.105	48	2.07	31	0	1.0	57.8
-12	0.148	48	2.34	38	0	1.0	59.4
-11	0.179	48	2.65	47	0	1.0	62.3
-10	0.203	48	3	56	0	1.0	63
-9	0.253	48	3.4	70	0	1.0	65.8
-8	0.316	48	4	86	0	1.0	68.4
-7	0.395	48	4.52	114	0	1.0	69.9
-6	0.495	48	5.12	134	0	1.0	70.6
-5	0.65	48	5.8	168	0	1.0	70.2
-4	0.806	48	6.6	205	0	1.0	72.5
-3	1	48	7.64	253	0	1.0	79.9

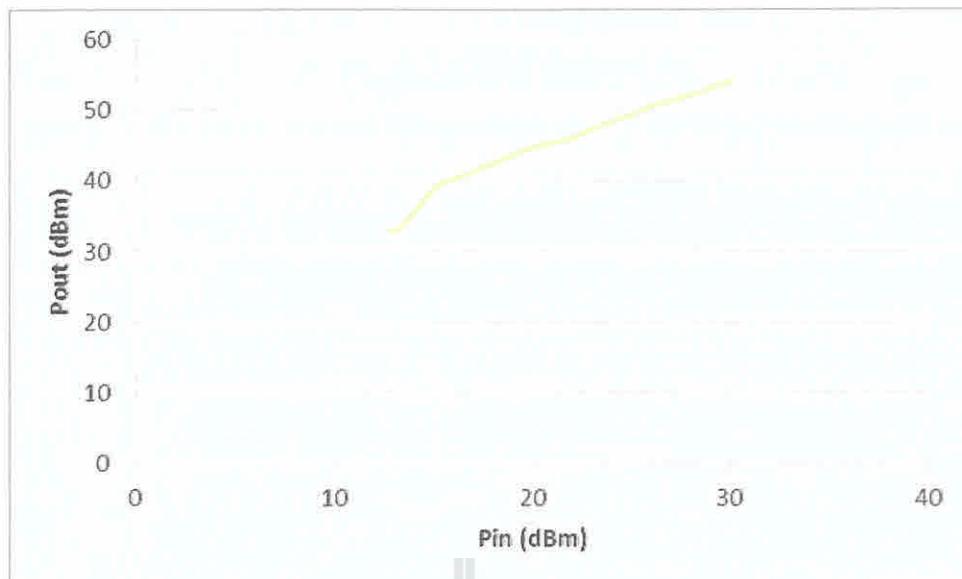
ตารางที่ 5.5 ค่าจากการทดลองของรัขบยาสัญญาณที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์

จากตารางที่ 5.5 จะสามารถนำค่าต่างๆ มาคำนวณหากำลังของสัญญาณอินพุต (dBm) กำลังของสัญญาณเอาท์พุต (dBm) อัตราขยายและประสิทธิภาพของวงจร ได้ด้วยสมการที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่งจะได้ค่าต่างๆ ดังนี้

OSC (dBm)	P <sub>in</sub> (dBm)	P <sub>out</sub> (dBm)	Gain (dB)	Efficiency (%)
-20	12.70	33.01	20.32	4.91
-19	13.22	33.01	19.79	4.39
-18	14.62	37.78	23.16	11.41
-17	15.34	39.54	24.20	15.19
-16	16.88	41.14	24.26	19.41
-15	18.04	42.55	24.51	23.65
-14	18.81	43.42	24.62	25.52
-13	20.21	44.91	24.70	31.09
-12	21.70	45.80	24.10	33.70
-11	22.53	46.72	24.19	36.81
-10	23.07	47.48	24.41	38.75
-9	24.03	48.45	24.42	42.74
-8	25.00	49.34	24.35	44.63
-7	25.97	50.57	24.60	52.36
-6	26.95	51.27	24.32	54.32
-5	28.13	52.25	24.12	60.11
-4	29.06	53.12	24.05	64.46
-3	30.00	54.03	24.03	68.72

ตารางที่ 5.6 แสดงที่ได้จากการคำนวณของวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์

และจากตารางที่ 5.5 และตารางที่ 5.6 จะสามารถนำมาสร้างกราฟเปรียบเทียบ  
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้



รูปที่ 5.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาท์พุต( $P_{out}$ ) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.27 จะเห็นได้ว่าเมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น ค่า กำลังของสัญญาณเอาท์พุตจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยที่เมื่อค่ากำลังของสัญญาณอินพุตมี ค่าประมาณ 12-15 dBm จะทำให้ค่ากำลังของเอาท์พุตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว



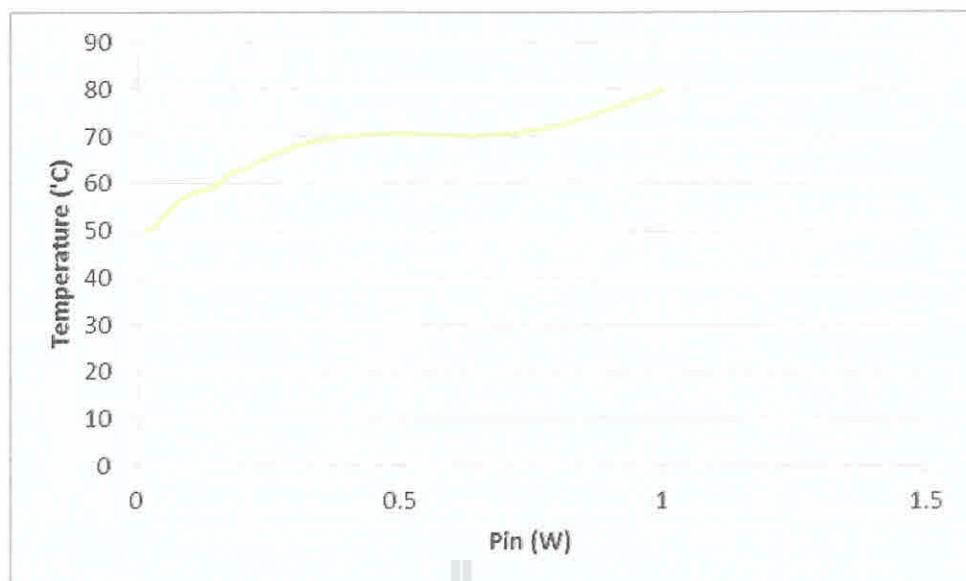
รูปที่ 5.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย(Gain) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.28 จะเห็นได้ว่าที่กำลังของสัญญาณอินพุตประมาณ 0.02-0.03 วัตต์ อัตราขยายจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก และเมื่อค่าสัญญาณอินพุตสูงขึ้นไปกว่านี้ จะทำให้มีอัตราขยายค่อนข้างคงที่ โดยที่อัตราขยายที่คงที่ที่สุดจะอยู่ในช่วงที่สัญญาณอินพุตประมาณ 0.5-1 วัตต์



รูปที่ 5.29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิรตซ์

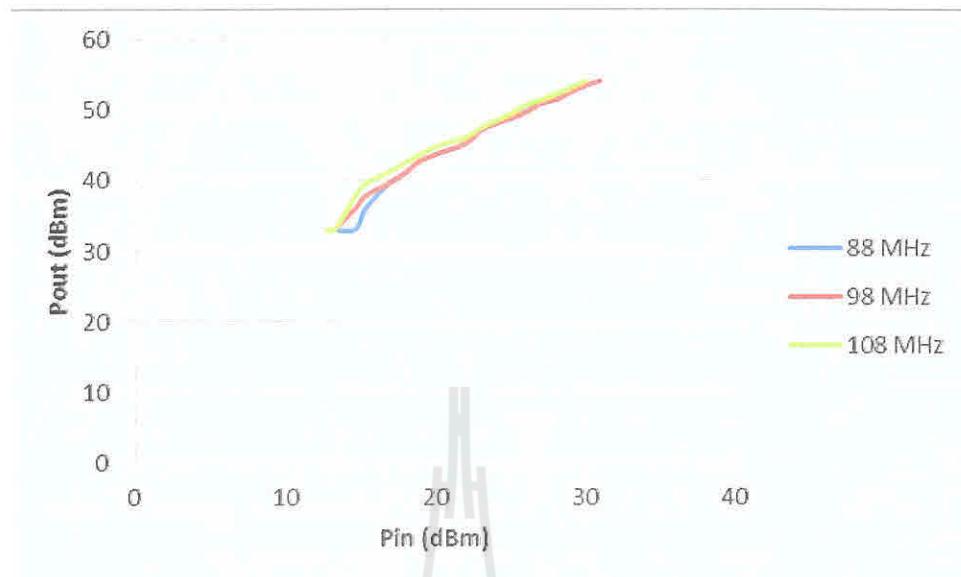
จากรูปที่ 5.29 จะเห็นได้ว่าเมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น ค่าประสิทธิภาพการทำงานของจริงจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่จะไม่ค่อยคงที่ไม่ว่าจะป้อนสัญญาณอินพุตเข้าไปเท่าไหร่ก็ตาม และจะเห็นได้ว่าในช่วงที่กำลังของสัญญาณอินพุตต่ำๆ นั้น ค่าประสิทธิภาพการทำงานของจริงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว



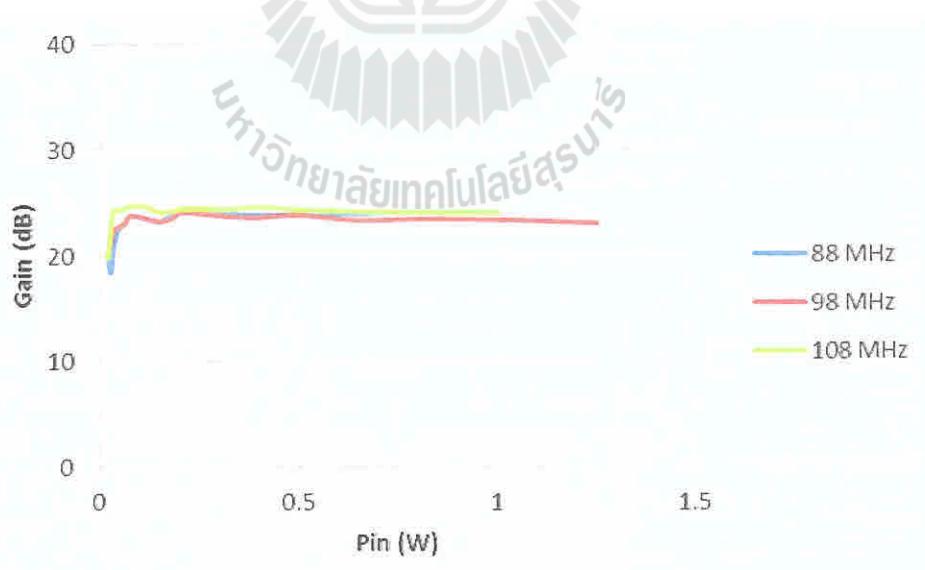
รูปที่ 5.30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ ) ที่ความถี่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 5.30 จะเห็นได้ว่าเมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น อุณหภูมิของวงจรจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยที่ค่าสัญญาณอินพุตประมาณ 0.02-0.4 วัตต์ และที่ 0.8-1 วัตต์จะมีแนวโน้มของอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะค่อนข้างคงที่ในช่วงสัญญาณอินพุตเท่ากับ 0.4-0.7 วัตต์

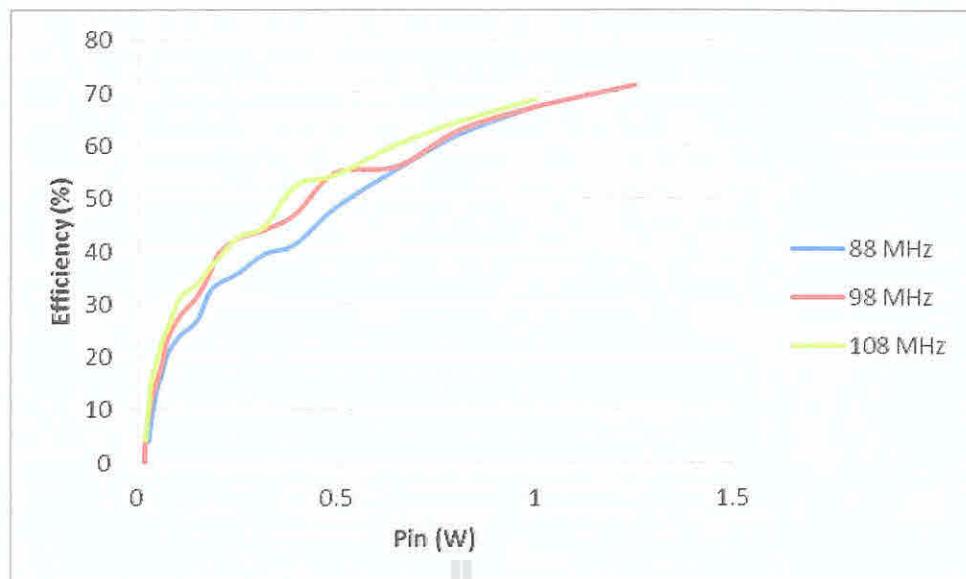
ແລະເນື່ອນດຳກາຟຂອງແຕ່ລະຄວາມຄື່ນາປະບົບທີ່ຍິນກັນຈະໄດ້ວ່າ



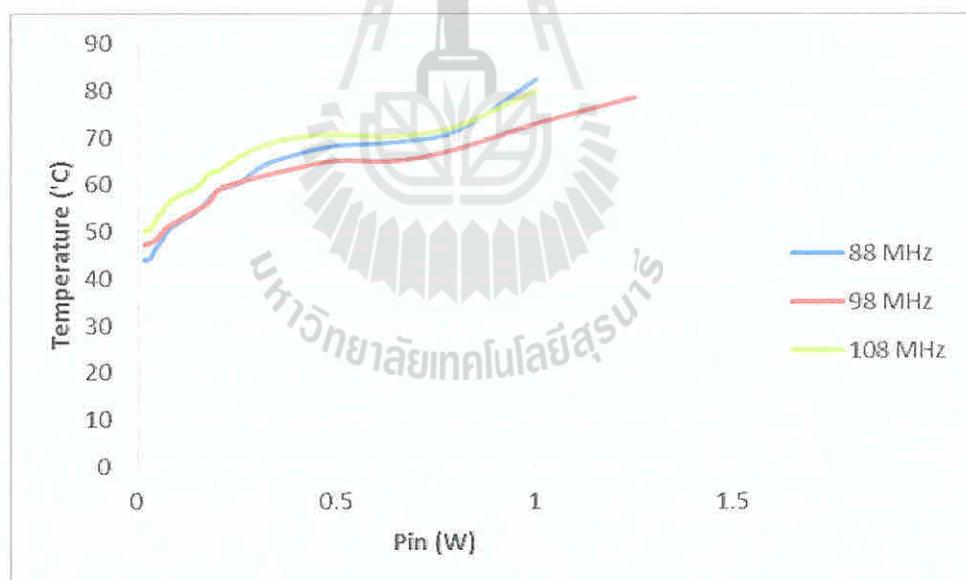
ຮູບທີ 5.31 ກຣາຟປະບົບທີ່ຍິນຄວາມສັນພັນທີ່ຮະຫວ່າງກຳລັງຂອງສັນຍາອາຫຼຸດ( $P_{out}$ )  
ກັບກຳລັງຂອງສັນຍາອິນພຸດ( $P_{in}$ )ຂອງທີ່ສານຄວາມຄື່ນາ



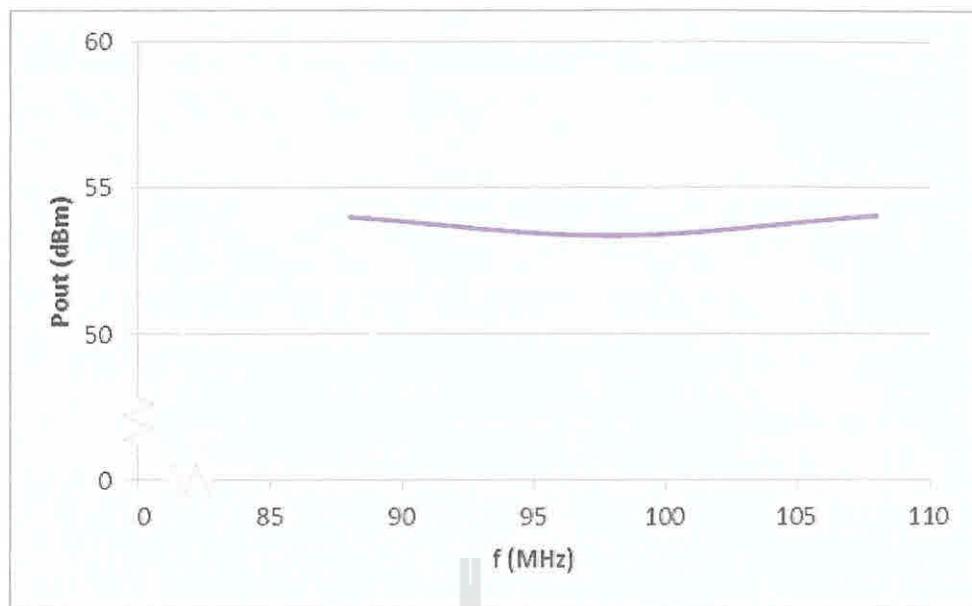
ຮູບທີ 5.32 ກຣາຟປະບົບທີ່ຍິນຄວາມສັນພັນທີ່ຮະຫວ່າງອັຕຣາບຍາຍ(Gain)  
ກັບກຳລັງຂອງສັນຍາອິນພຸດ( $P_{in}$ )ຂອງທີ່ສານຄວາມຄື່ນາ



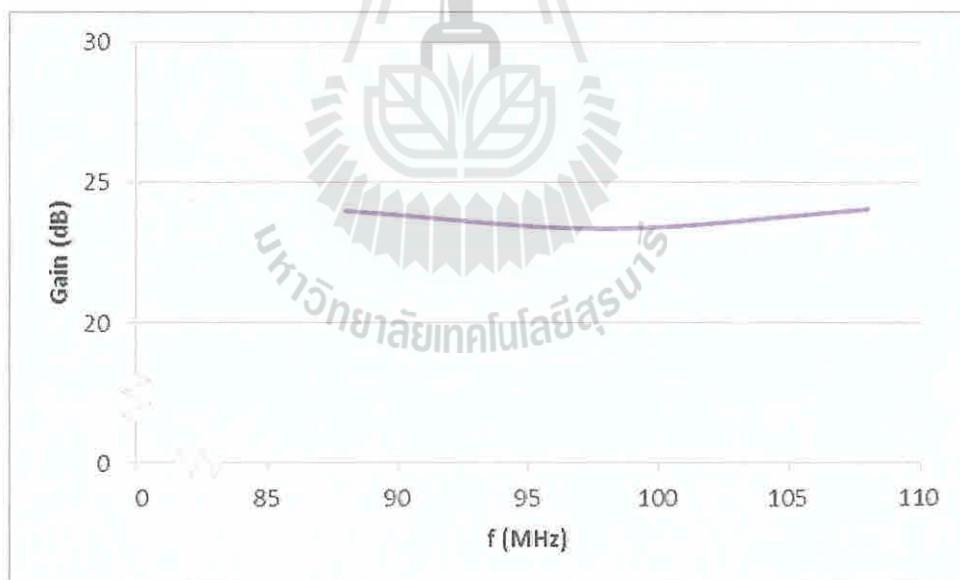
รูปที่ 5.33 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ )ของทั้งสามความถี่



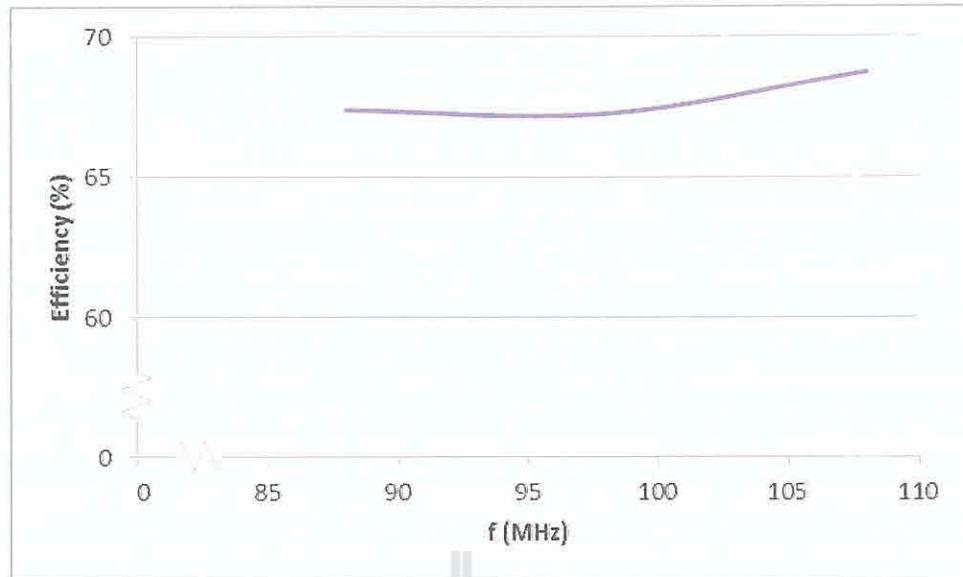
รูปที่ 5.34 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature) กับกำลังของสัญญาณอินพุต( $P_{in}$ )ของทั้งสามความถี่



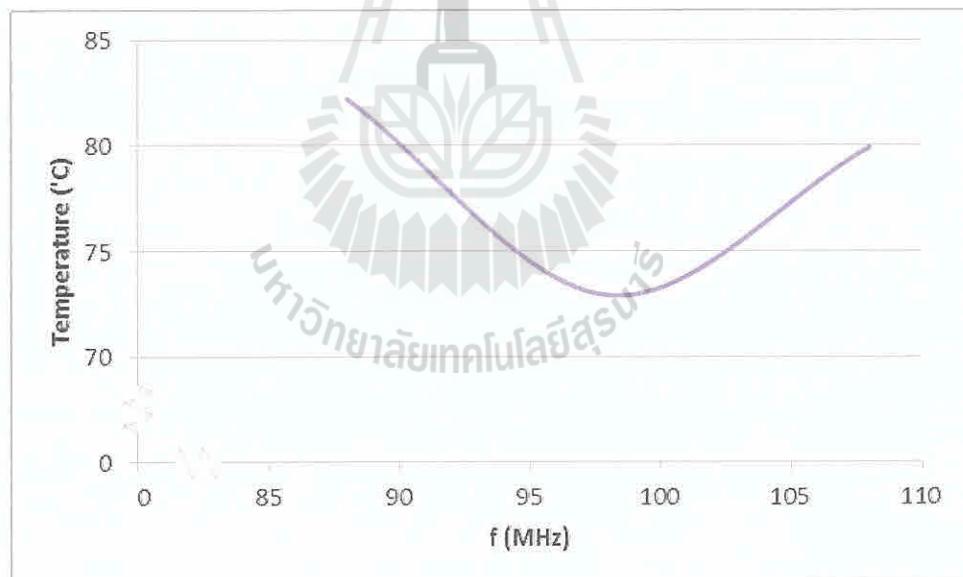
รูปที่ 5.35 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาท์พุต ( $P_{out}$ ) ในย่านความถี่ 88-108 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอิตพุตเท่ากับ 1 วัตต์



รูปที่ 5.36 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย (Gain) ในย่านความถี่ 88-108 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอิตพุตเท่ากับ 1 วัตต์



รูปที่ 5.37 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency) ในย่านความถี่ 88-108 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอิทพุตเท่ากับ 1 วัตต์



รูปที่ 5.38 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ(Temperature) ในย่านความถี่ 88-108 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอิทพุตเท่ากับ 1 วัตต์

## 5.2 สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการทดลองของรัฐบาลสั่งสัญญาณคลื่นวิทยุในย่านความถี่เอฟเอ็ม ตามที่ได้ออกแบบมา และจะเลือกที่ความถี่ต่ำสุดที่ 88 เมกะเฮิร์ตซ์ ความถี่กลางที่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ และความถี่สูงสุดที่ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ ของวงจรมาทำการทดลอง โดยจากทดลองจะเห็นได้ว่าที่ความถี่ 88 และ 108 เมกะเฮิร์ตซ์นั้น จะได้ผลการทดลองใกล้เคียงกัน แต่ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ ถึงแม้จะมีผลการทดลองที่ใกล้เคียงกับความถี่ 88 และ 108 เมกะเฮิร์ตซ์ก็จริง แต่จะสังเกตได้ว่าต้องใช้กำลังของสัญญาณอินพุตมากกว่าความถี่ทั้งสองข้างต้นเล็กน้อย เพราะฉะนั้นจึงทำให้สรุปได้ว่า โดยภาพรวมแล้วที่ความถี่ 88 และ 108 เมกะเฮิร์ตซ์จะได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจกว่า ที่ความถี่ 98 เมกะเฮิร์ตซ์ เล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นกำลังของสัญญาณเอาท์พุต อัตราขยาย และประสิทธิภาพการทำงานของวงจร เมื่อเทียบกับกำลังของสัญญาณอินพุตที่จำเป็นให้กับวงจรแล้ว



## บทที่ 6

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผล

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ การออกแบบของระบบกำลังสั่นสะเทือน คลื่นวิทยุในย่านความถี่เอฟเอ็น โดยออกแบบเป็นวงจรขยายสัญญาณคลื่นวิทยุคลาสเอบีแบบพุช-พูล ซึ่งได้เลือกใช้ mosfet ทรานซิสเตอร์ BLF578 เป็นตัวขยายสัญญาณ ทรานซิสเตอร์ตัวนี้สามารถทำงานได้ที่ย่านความถี่ 10-500 เมกะเฮิรตซ์ ที่แหล่งจ่ายไฟ 50 โวลต์ ซึ่งที่ค่าความถี่ในย่านเอฟเอ็นนี้ จะมีค่าอัตราขยายประมาณ 26 dB และมีประสิทธิภาพการทำงานประมาณ 75 เปอร์เซนต์ อีกทั้งยังสามารถทนความร้อนได้ถึง 150 องศาเซลเซียส และในโครงการนี้ได้ทำการคำนวณหาค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบวงจร ไม่ว่าจะเป็นค่าที่ใช้ในการออกแบบวงจรบล็อก วงจรแมตช์ชิ่งอินพิทดเคนซ์ ความขาวของสายสั่น และวงจรไบอัส ตามทฤษฎีแล้วสามารถออกแบบให้จ่ายกำลังงานทางด้านอินพุตประมาณ 2.5 วัตต์ และได้กำลังงานทางด้านเอาท์พุตประมาณ 1000 วัตต์ แต่การออกแบบในโครงการนี้จะออกแบบโดยอยู่ในการใช้งานจริง ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพการขยายสัญญาณของวงจรจะอยู่ที่ 60-70 เปอร์เซนต์ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยึดระเบียบการใช้งานของวงจรคัวๆ ซึ่งประสิทธิภาพที่ 60-70 เปอร์เซนต์นี้ จะสามารถให้กำลังขยายได้ถึงประมาณ 800 วัตต์ โดยการป้อนกำลังอินพุตเพียง 2-4 วัตต์ และกำหนดไบอัสแรงดันที่ขาเครนเท่ากับ 48 โวลต์ กำหนดแรงดันที่ขาเกทประมาณ 1.2-1.5 โวลต์ และเลือกใช้แพร์นุง RF35 ที่มีความหนาประมาณ 0.035 มิลลิเมตร และมีความขาวประมาณ 0.76 มิลลิเมตร มีความหนาของแผ่นทองแดงประมาณ 0.035 มิลลิเมตร และมีความขาวประมาณ 15 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 5.5 เซนติเมตร ในการประกอบวงจร

จากการทดลองวงจรจะเห็นได้ว่าเมื่อจ่ายกำลังของสัญญาโนินพุตสูงสุดที่ 1-1.25 วัตต์ จะได้กำลังของสัญญาโนเอาท์พุตประมาณ 250 วัตต์ ของทั้งสามความถี่ที่เลือกใช้ในการทดลองวงจร และจากการคำนวณ จะได้อัตราขยายประมาณ 23.7 dB และมีประสิทธิภาพการทำงานประมาณ 68 เปอร์เซนต์ โดยที่ไม่มีสัญญาณข้อมูล แม้จะมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนเท่ากับ 1 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการใช้งานจริง แต่จะมีข้อเสียคือปัญหาในด้านความร้อน ซึ่งที่กำลังของเอาท์พุตเท่ากับ 250 วัตต์ จะมีความร้อนเฉลี่ยสูงถึง 80 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีประสิทธิภาพการทำงานและอาจเสียหายได้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานในระยะยาว แต่ในภาพรวมแล้วออกแบบเรื่องของอุณหภูมิ วงจรขยายกำลังสั่นสะเทือนคลื่นวิทยุนี้ถือว่าสามารถตอบสนองได้ดีพอสมควร

## 6.2 ปัจจัยและข้อเสนอแนะ

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ใหญ่ที่สุด คือความร้อนของหัวทرانซิสเตอร์ ซึ่งเมื่อมีความร้อนสูงก็อาจทำให้วงจรเสียหายได้ และจากการทดลองจะเห็นได้ว่า อัตราขยายและประสิทธิภาพการทำงานเป็นดังที่ได้ออกแบบไว้ แต่จะเห็นว่าได้กำลังของสัญญาณเอาท์พุตเพียง 250 วัตต์เท่านั้น ซึ่งจากที่ออกแบบไว้คือจ่ายกำลังของสัญญาณอินพุตประมาณ 2-4 วัตต์ แล้วได้กำลังของสัญญาณเอาท์พุตประมาณ 800 วัตต์ แต่ในการทดลองไม่สามารถเพิ่มกำลังของสัญญาณอินพุตตามที่ออกแบบไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มกำลังของสัญญาณอินพุตมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลให้ทرانซิสเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น และอาจจะทำให้วงจรเกิดการเสียหายได้ และการที่วงจรมีอุณหภูมิสูงนี้อาจเนื่องมาจากระบบระบายความร้อนไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่าที่ควร หรืออาจจะเป็นเพราะวัสดุในการระบายความร้อนมีคุณภาพต่ำ และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจจะมีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากที่ออกแบบไว้ เนื่องมาจากการทดสอบหากค่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตรงตามที่ออกแบบ

## 6.3 แนวทางการพัฒนา

ในการพัฒนาวงจรขยายกำลังส่งคลื่นวิทยุในยานความถี่เอฟเอ็มนี สามารถทำได้โดยการติดตั้งระบบระบายความร้อนที่มีคุณภาพสูงกว่านี้ โดยอาจจะเลือกใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Cooling Water) หรืออาจจะเลือกใช้แผ่นระบายความร้อนเพลทเทียร์ (Peltier Cooler) มาช่วยให้มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเพิ่มขึ้น และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือต้องหาอุปกรณ์ให้ตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อช่วยให้วงจร มีความคลาดเคลื่อนของสัญญาณน้อยลง และมีเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้น

## บรรณานุกรม

- [1] ชาญชัย ทองโภสก. (2549). การออกแบบวงจรคลื่นความถี่วิทยุ. เอกสารประกอบการสอน  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- [2] ปีญกรณ์ กระฉองคนอ ก. (2551). **Communication networks and Transmission lines.**  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- [3] สำราญ สันทาลุนนห. (2552). การออกแบบวงจรความถี่วิทยุสำหรับเครื่องเหน็บขวนำความร้อน  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- [4] Chris Bowick. (1982). **RF Circuit Design.** Indianapolis:  
H.W. Sams
- [5] Julian Rosu, YO3DAC / VA3IUL. **Bias Circuits for RF Devices.**  
[อ่อนไลน์]:[http://www.qsl.net/va3iul/Bias/Bias\\_Circuits\\_for\\_RF\\_Devices.pdf](http://www.qsl.net/va3iul/Bias/Bias_Circuits_for_RF_Devices.pdf)
- [6] Julian Rosu, YO3DAC / VA3IUL. **RF Power Amplifiers.**  
[อ่อนไลน์]:[http://www.qsl.net/va3iul/RF%20Power%20Amplifiers/RF\\_Power\\_Amplifier\\_s.pdf](http://www.qsl.net/va3iul/RF%20Power%20Amplifiers/RF_Power_Amplifier_s.pdf)
- [7] Jim Lersurf. **Class AB and Rubber Diodes.**  
[อ่อนไลน์]:[http://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots\\_Guide/audio/part2/page3.html](http://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots_Guide/audio/part2/page3.html)
- [8] NXP Semiconductors. (2009) **Using the BLF578 in the 88 MHz to 108 MHz FM band.**  
[อ่อนไลน์]: [http://www.nxp.com/documents/application\\_note/AN10800.pdf](http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10800.pdf)
- [9] NXP Semiconductors. (2010). **Power LDMOS transistor.**  
[อ่อนไลน์]:[http://www.nxp.com/documents/data\\_sheet/BLF578.pdf](http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLF578.pdf)
- [10] Walter C. Johnson. (1963). **Transmission lines and Networks.** New York:  
Mc Graw Hill

# ภาคนิวัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

# BLF578

Power LDMOS transistor

Rev. 02 — 4 February 2010

Product data sheet

## 1. Product profile

### 1.1 General description

A 1200 W LDMOS power transistor for broadcast applications and industrial applications in the HF to 500 MHz band.

Table 1. Application information

Mode of operation	f (MHz)	V <sub>DS</sub> (V)	P <sub>L</sub> (W)	G <sub>p</sub> (dB)	η <sub>D</sub> (%)
CW	108	50	1000	26	75
pulsed RF	225	50	1200	24	71

CAUTION



This device is sensitive to ElectroStatic Discharge (ESD). Therefore care should be taken during transport and handling.

### 1.2 Features

- Typical pulsed performance at frequency of 225 MHz, a supply voltage of 50 V and an I<sub>DS</sub> of 40 mA, a t<sub>pd</sub> of 100 µs with a of 20 %:
  - ◆ Output power = 1200 W
  - ◆ Power gain = 24 dB
  - ◆ Efficiency = 71 %
- Easy power control
- Integrated ESD protection
- Excellent ruggedness
- High efficiency
- Excellent thermal stability
- Designed for broadband operation (10 MHz to 500 MHz)
- Compliant to Directive 2002/95/EC, regarding Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

### 1.3 Applications

- Industrial, scientific and medical applications
- Broadcast transmitter applications



NXP Semiconductors

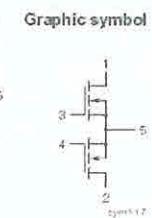
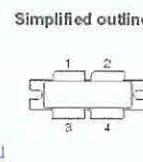
**BLF578**

Power LDMOS transistor

## 2. Pinning information

Table 2. Pinning

Pin	Description
1	drain1
2	drain2
3	gate1
4	gate2
5	source



[1] Connected to flange.

## 3. Ordering information

Table 3. Ordering information

Type number	Package	Version
BLF578	- flanged balanced LDMOST ceramic package; 2 mounting holes; 4 leads	SOT539A

## 4. Limiting values

Table 4. Limiting values

In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
$V_{DS}$	drain-source voltage		-	110	V
$V_{GS}$	gate-source voltage		-0.5	+11	V
$I_D$	drain current		-	88	A
$T_{stg}$	storage temperature		-65	+150	°C
$T_j$	junction temperature		-	225	°C

NXP Semiconductors

BLF578

Power LDMOS transistor

## 5. Thermal characteristics

Table 5. Thermal characteristics

Symbol	Parameter	Conditions	Typ	Unit
$R_{\text{th(j-c)}}$	thermal resistance from junction to case	$T_j = 150^\circ\text{C}$	0.14	K/W
$Z_{\text{th(j-c)}}$	transient thermal impedance from junction to case	$T_j = 150^\circ\text{C}; t_p = 100\ \mu\text{s}; \delta = 20^\circ\text{C}$	0.04	K/W

[1]  $T_j$  is the junction temperature.[2]  $R_{\text{th(j-c)}}$  is measured under RF conditions

[3] See Figure 1

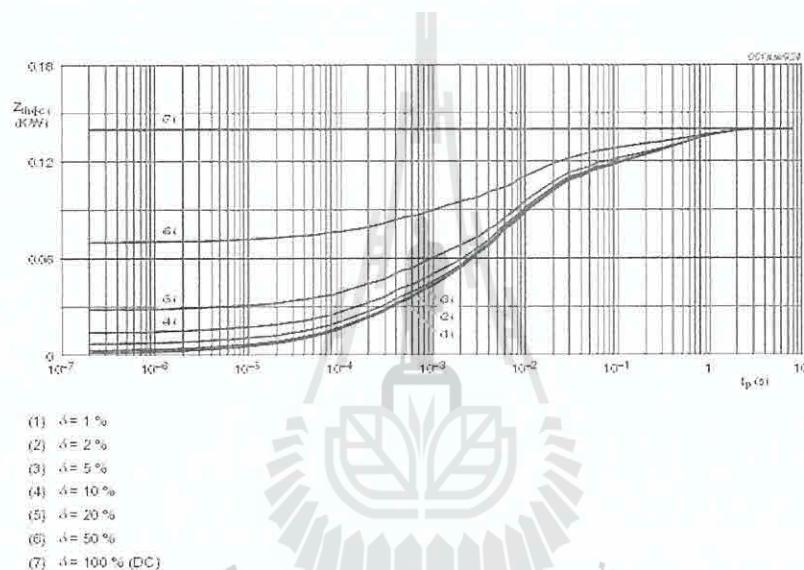


Fig 1. Transient thermal impedance from junction to case as function of pulse duration

## 6. Characteristics

Table 6. DC characteristics  
 $T_j = 25^\circ\text{C}$  per section unless otherwise specified

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$V_{\text{BR(DSS)}}$	drain-source breakdown voltage	$V_{\text{GS}} = 0\text{ V}; I_D = 2.5\text{ mA}$	110	-	-	V
$V_{\text{GS(th)}}$	gate-source threshold voltage	$V_{\text{DS}} = 10\text{ V}; I_D = 500\text{ mA}$	1.25	1.7	2.25	V
$V_{\text{GSq}}$	gate-source quiescent voltage	$V_{\text{DS}} = 50\text{ V}; I_D = 20\text{ mA}$	0.8	1.3	1.8	V
$I_{\text{DSS}}$	drain leakage current	$V_{\text{GS}} = 0\text{ V}; V_{\text{DS}} = 50\text{ V}$	-	-	2.8	$\mu\text{A}$

NXP Semiconductors

BLF578

Power LDMOS transistor

**Table 6. DC characteristics** *continued*  
 $T_j = 25^\circ\text{C}$ ; per section unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$I_{DSX}$	drain cut-off current	$V_{GS} = V_{GS(\text{off})} + 3.75\text{ V}$ , $V_{DS} = 10\text{ V}$	58	70	-	A
$I_{GSS}$	gate leakage current	$V_{GS} = 11\text{ V}$ ; $V_{DS} = 0\text{ V}$	-	-	280	nA
$R_{DS(on)}$	drain-source on-state resistance	$V_{GS} = V_{GS(\text{on})} + 3.75\text{ V}$ , $I_D = 16.66\text{ A}$	-	0.07	-	$\Omega$
$C_{IS}$	feedback capacitance	$V_{GS} = 0\text{ V}$ ; $V_{DS} = 50\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$	-	3	-	pF
$C_{ISG}$	input capacitance	$V_{GS} = 0\text{ V}$ ; $V_{DS} = 50\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$	-	403	-	pF
$C_{OSS}$	output capacitance	$V_{GS} = 0\text{ V}$ ; $V_{DS} = 50\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$	-	138	-	pF

**Table 7. RF characteristics**

Mode of operation: pulsed RF;  $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$ ;  $\delta = 20\%$ ;  $f = 225\text{ MHz}$ ; RF performance at  $V_{DS} = 50\text{ V}$ ,  $I_{Dq} = 40\text{ mA}$ ,  $T_{case} = 25^\circ\text{C}$ ; unless otherwise specified; in a class-AB production test circuit.

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$G_p$	power gain	$P_L = 1200\text{ W}$	23	24	25.4	dB
$RL_{in}$	input return loss	$P_L = 1200\text{ W}$	14	17.5	-	dB
$\eta_D$	drain efficiency	$P_L = 1200\text{ W}$	68	71	-	%

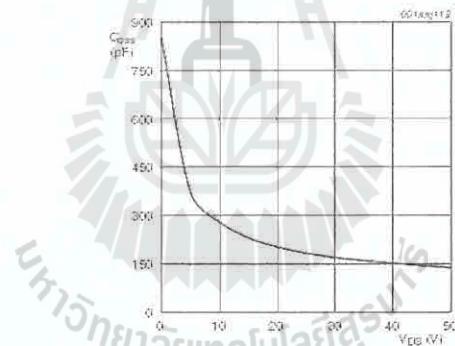


Fig 2. Output capacitance as a function of drain-source voltage; typical values per section

### 6.1 Ruggedness in class-AB operation

The BLF578 is capable of withstanding a load mismatch corresponding to  $\text{VSWR} = 13 : 1$  through all phases under the following conditions:  $V_{DS} = 50\text{ V}$ ;  $I_{Dq} = 40\text{ mA}$ ;  $P_L = 1200\text{ W}$  pulsed;  $f = 225\text{ MHz}$ .

NXP Semiconductors

**BLF578**

Power LDMOS transistor

## 7. Application information

### 7.1 Reliability

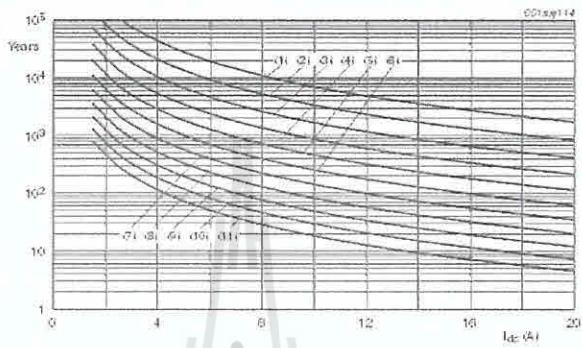


Fig 3. BLF578 electromigration ( $I_D$ , total device)

NXP Semiconductors

**BLF578**

Power LDMOS transistor

## 8. Test information

### 8.1 Impedance information

**Table 8. Typical impedance**  
Simulated  $Z_S$  and  $Z_L$  test circuit impedances.

f MHz	$Z_S$ $\Omega$	$Z_L$ $\Omega$
225	$3.2 + j2.6$	$3.7 - j0.2$

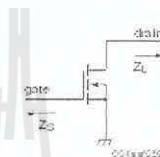
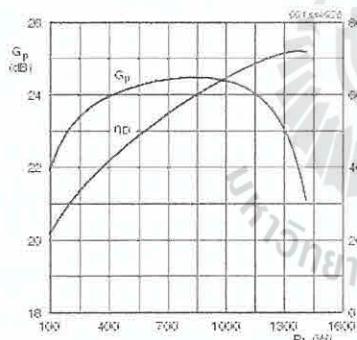


Fig 4. Definition of transistor impedance

### 8.2 RF performance

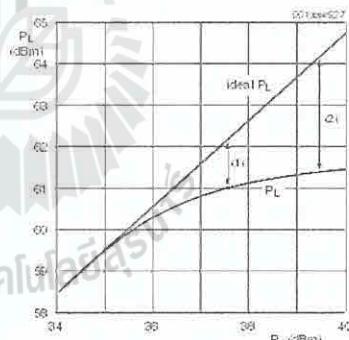
The following figures are measured in a class-AB production test circuit.

#### 8.2.1 1-Tone CW pulsed



$V_{DS} = 50$  V;  $I_{DQ} = 40$  mA;  $f = 225$  MHz;  $t_p = 100$   $\mu$ s;  
 $\beta = 20$  %.

Fig 5. Power gain and drain efficiency as function of load power; typical values



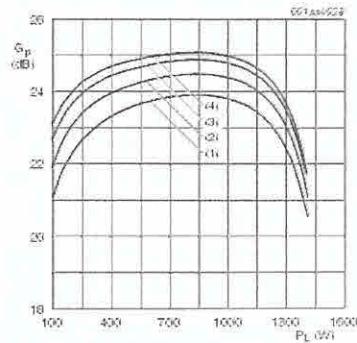
$V_{DS} = 50$  V;  $I_{DQ} = 40$  mA;  $f = 225$  MHz;  $t_p = 100$   $\mu$ s;  
 $\beta = 20$  %.  
(1)  $P_{L1dB} = 61.0$  dBm (1200 W)  
(2)  $P_{L3dB} = 61.4$  dBm (1400 W)

Fig 6. Load Power as function of source power; typical values

NXP Semiconductors

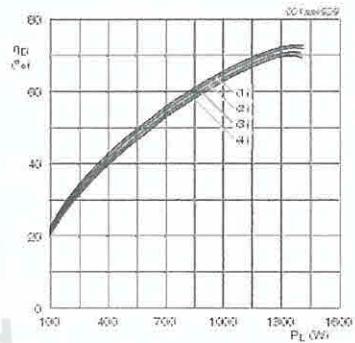
**BLF578**

Power LDMOS transistor



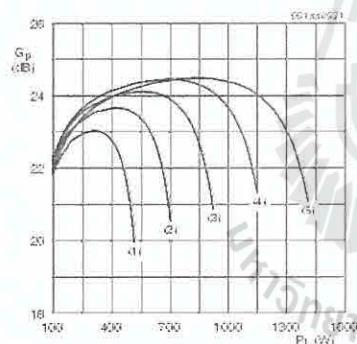
- $V_{DS} = 50 \text{ V}$ ;  $f = 225 \text{ MHz}$ ;  $t_p = 100 \mu\text{s}$ ;  $\delta = 20 \%$ .
- (1)  $I_{DQ} = 0 \text{ mA}$
  - (2)  $I_{DQ} = 40 \text{ mA}$
  - (3)  $I_{DQ} = 80 \text{ mA}$
  - (4)  $I_{DQ} = 160 \text{ mA}$

Fig 7. Power gain as a function of load power; typical values



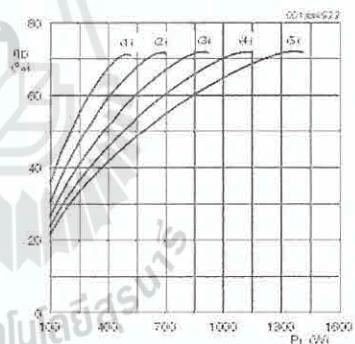
- $V_{DS} = 50 \text{ V}$ ;  $f = 225 \text{ MHz}$ ;  $t_p = 100 \mu\text{s}$ ;  $\delta = 20 \%$ .
- (1)  $I_{DQ} = 0 \text{ mA}$
  - (2)  $I_{DQ} = 40 \text{ mA}$
  - (3)  $I_{DQ} = 80 \text{ mA}$
  - (4)  $I_{DQ} = 160 \text{ mA}$
  - (5)  $I_{DQ} = 200 \text{ mA}$

Fig 8. Drain efficiency as a function of load power; typical values



- $I_{DQ} = 40 \text{ mA}$ ;  $f = 225 \text{ MHz}$ ;  $t_p = 100 \mu\text{s}$ ;  $\delta = 20 \%$ .
- (1)  $V_{DS} = 30 \text{ V}$
  - (2)  $V_{DS} = 35 \text{ V}$
  - (3)  $V_{DS} = 40 \text{ V}$
  - (4)  $V_{DS} = 45 \text{ V}$
  - (5)  $V_{DS} = 50 \text{ V}$

Fig 9. Power gain as a function of load power; typical values



- $I_{DQ} = 40 \text{ mA}$ ;  $f = 225 \text{ MHz}$ ;  $t_p = 100 \mu\text{s}$ ;  $\delta = 20 \%$ .
- (1)  $V_{DS} = 30 \text{ V}$
  - (2)  $V_{DS} = 35 \text{ V}$
  - (3)  $V_{DS} = 40 \text{ V}$
  - (4)  $V_{DS} = 45 \text{ V}$
  - (5)  $V_{DS} = 50 \text{ V}$
  - (6)  $V_{DS} = 55 \text{ V}$

Fig 10. Drain efficiency as a function of load power; typical values

NXP Semiconductors

**BLF578**

Power LDMOS transistor

### 8.3 Test circuit

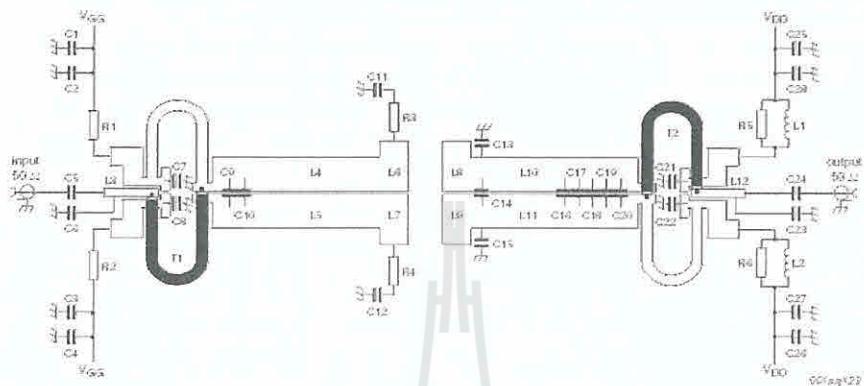
See [Table 9](#) for a list of components.

Fig 11. Class-AB common-source production test circuit

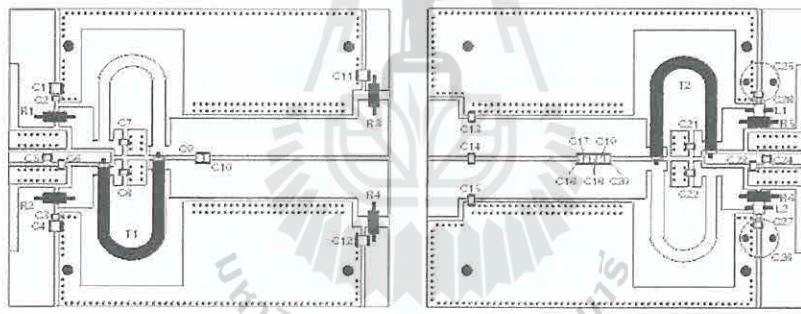
See [Table 9](#) for a list of components.

Fig 12. Component layout for class-AB production test circuit

NXP Semiconductors

BLF578

Power LDMOS transistor

Table 9. List of components

For production test circuit, see Figure 11 and Figure 12.

Printed-Circuit Board (PCB): Rogers 5880;  $\nu_s = 2.2 \text{ F/m}$ ; height = 0.79 mm; Cu (top/bottom metallization); thickness copper plating = 35  $\mu\text{m}$ .

Component	Description	Value	Remarks
C1, C2, C11, C12	multilayer ceramic chip capacitor	4.7 $\mu\text{F}$	TDK4532X7R1E475M020U
C2, C3, C27, C28	multilayer ceramic chip capacitor	100 nF	Murata X7R 250 V
C5, C7, C8, C21, C22	multilayer ceramic chip capacitor	1 nF	[1]
C6	multilayer ceramic chip capacitor	30 pF	[1]
C9, C10, C13, C15	multilayer ceramic chip capacitor	62 pF	[1]
C14	multilayer ceramic chip capacitor	35 pF	[1]
C16, C17	multilayer ceramic chip capacitor	24 pF	[1]
C18	multilayer ceramic chip capacitor	30 pF	[1]
C19	multilayer ceramic chip capacitor	27 pF	[1]
C20	multilayer ceramic chip capacitor	9.1 pF	[1]
C23	multilayer ceramic chip capacitor	13 pF	[1]
C24	multilayer ceramic chip capacitor	16 pF	[1]
C25, C26	electrolytic capacitor	220 $\mu\text{F}$ , 63 V	
L1, L2	3 turns 1 mm copper wire	D = 2 mm; length = 3 mm	(L $\times$ W) 15 mm $\times$ 2.4 mm
L3, L12	stripline	-	(L $\times$ W) 47 mm $\times$ 10 mm
L4, L5, L10, L11	stripline	-	(L $\times$ W) 8 mm $\times$ 15 mm
L6, L7, L8, L9	stripline	-	
R1, R2	metal film resistor	2 $\Omega$ , 0.6 W	
R3, R4	metal film resistor	20 $\Omega$ , 0.6 W	
R5, R6	metal film resistor	1 $\Omega$ , 0.6 W	
T1, T2	semi rigid coax.	50 $\Omega$ , 53 mm	EZ-141-AL-TP-M17

[1] American Technical Ceramics type 100B or capacitor of same quality.

NXP Semiconductors

BLF578

Power LDMOS transistor

## 9. Package outline

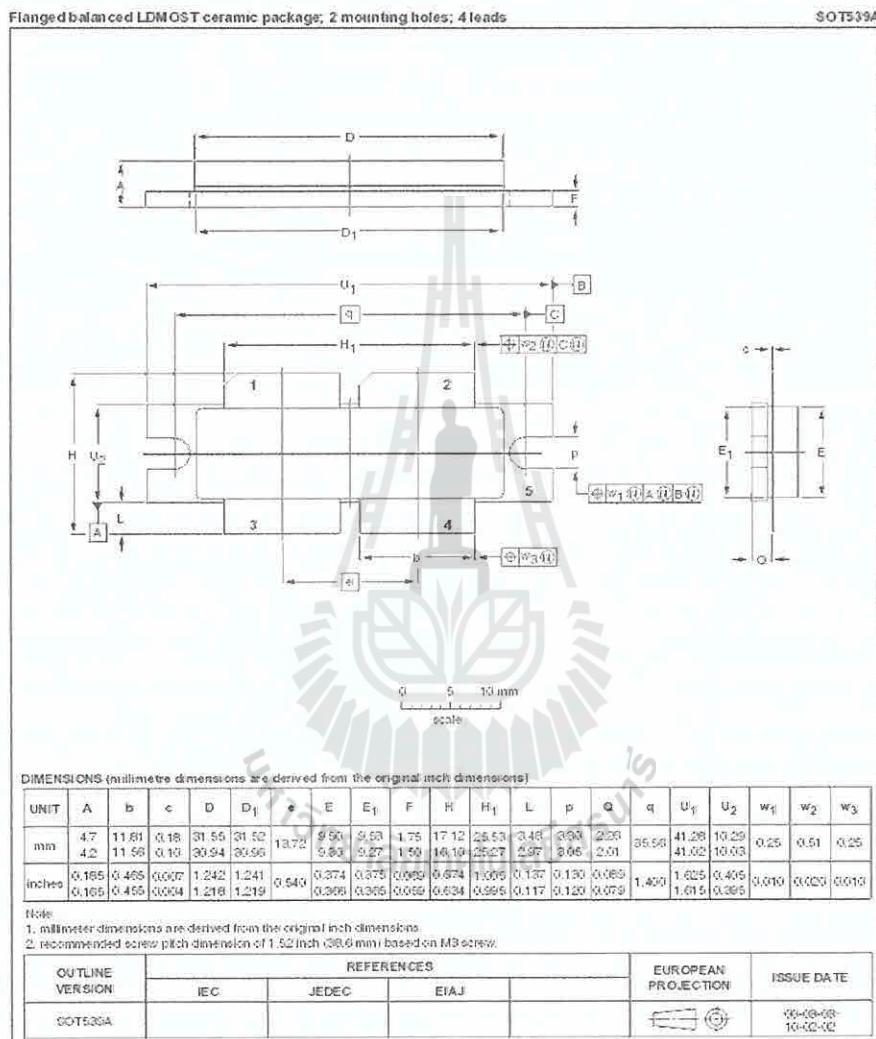


Fig 13 Package outline SOT539A

NXP Semiconductors

**BLF578**

Power LDMOS transistor

## 10. Abbreviations

Table 10: Abbreviations

Acronym	Description
CW	Continuous Wave
EDGE	Enhanced Data rates for GSM Evolution
GSM	Global System for Mobile communications
HF	High Frequency
LDMOS	Laterally Diffused Metal-Oxide Semiconductor
LDMOST	Laterally Diffused Metal-Oxide Semiconductor Transistor
RF	Radio Frequency
TTF	Time To Failure
VSWR	Voltage Standing-Wave Ratio

## 11. Revision history

Table 11: Revision history

Document ID	Release date	Data sheet status	Change notice	Supersedes
BLF578_2	20100204	Product data sheet	-	BLF578_1
Modifications:			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Table 1 on page 1</a> added information for CW performance.</li> <li>• <a href="#">Section 1 on page 1</a> changed typical value of <math>\tau_D</math>.</li> <li>• <a href="#">Table 4 on page 2</a> changed maximum value of <math>I_D</math>.</li> <li>• <a href="#">Table 5 on page 3</a> changed value of <math>R_{DSS-Q}</math>.</li> <li>• <a href="#">Table 5 on page 3</a> added information about <math>Z_{DSS-Q}</math>.</li> <li>• <a href="#">Figure 1 on page 3</a> added figure.</li> <li>• <a href="#">Table 6 on page 3</a> added values vor <math>V_{GSQ}</math>.</li> <li>• <a href="#">Table 6 on page 3</a> changed typical value of <math>I_{DSQ}</math>.</li> <li>• <a href="#">Table 7 on page 4</a> changed some values.</li> <li>• <a href="#">Section 5.2.1 on page 6</a> changed some graphs.</li> </ul>	
BLF578_1	20081211	Objective data sheet	-	

## 12. Legal information

### 12.1 Data sheet status

Document status	Product status	Definition
Objective [short] data sheet	Development	This document contains data from the objective specification for product development.
Preliminary [short] data sheet	Qualification	This document contains data from the preliminary specification.
Product [short] data sheet	Production	This document contains the product specification.

[1] Please consult the most recently issued document before initiating or completing a design.  
 [2] The term "short data sheet" is explained in section "Definitions".  
 [3] The product status of devices described in this document may have changed since this document was published and may differ in case of multiple devices. The latest product status information is available on the Internet at URL <http://www.nxp.com>.

### 12.2 Definitions

**Draft** — The document is a draft version only. The content is still under internal review and subject to formal approval, which may result in modifications or additions. NXP Semiconductors does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of information included herein and shall have no liability for the consequences of use of such information.

**Short data sheet** — A short data sheet is an extract from a full data sheet with the same product type numbers and title. A short data sheet is intended for quick reference only and should not be relied upon to contain detailed and full information. For detailed and full information see the relevant full data sheet, which is available on request via the local NXP Semiconductors sales office. In case of any inconsistency or conflict with the short data sheet, the full data sheet shall prevail.

**Product specification** — The information and data provided in a Product data sheet shall define the specification of the product as agreed between NXP Semiconductors and its customer, unless NXP Semiconductors and customer have explicitly agreed otherwise in writing. In no event however shall an agreement be valid in which the NXP Semiconductors product is deemed to offer functions and qualities beyond those described in the Product data sheet.

### 12.3 Disclaimers

**Limited warranty and liability** — Information in this document is believed to be accurate and reliable. However, NXP Semiconductors does not give any representations or warranties, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information.

In no event shall NXP Semiconductors be liable for any indirect, incidental, punitive, special or consequential damages (including - lost profits, lost savings, business interruption, costs related to the removal or replacement of any products or rework charges) whether or not such damages are based on fact (including negligence), warranty, breach of contract or any other legal theory.

Notwithstanding any damages that customer might incur for any reason whatsoever, NXP Semiconductors' aggregate and cumulative liability towards customer for the products described herein shall be limited in accordance with the terms and conditions of commercial sale of NXP Semiconductors.

**Right to make changes** — NXP Semiconductors reserves the right to make changes to information published in this document, including without limitation specifications and product descriptions, at any time and without notice. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof.

**Suitability for use** — NXP Semiconductors products are not designed, authorized or warranted to be suitable for use in medical, military, aircraft, space or life support equipment, nor in applications where failure or

malfuction of an NXP Semiconductors product can reasonably be expected to result in personal injury, death or severe property or environmental damage. NXP Semiconductors accepts no liability for inclusion and/or use of NXP Semiconductors products in such equipment or applications and therefore such inclusion and/or use is at the customer's own risk.

**Applications** — Applications that are described herein for any of these products are for illustrative purposes only. NXP Semiconductors makes no representation or warranty that such applications will be suitable for the specified use without further testing or modification.

NXP Semiconductors does not accept any liability related to any default, damage, costs or problem which is based on a weakness or default in the customer application/use or the application/use of customer's third party customers (hereinafter both referred to as "Application"). It is customer's sole responsibility to check whether the NXP Semiconductors product is suitable and fit for the Application planned. Customer has to do all necessary testing for the Application in order to avoid a default of the Application and the product. NXP Semiconductors does not accept any liability in this respect.

**Limiting values** — Stress above one or more limiting values (as defined in the Absolute Maximum Ratings System of IEC 60134) will cause permanent damage to the device. Limiting values are stress ratings only and (proper) operation of the device at these or any other conditions above those given in the Recommended operating conditions section or present in the Characteristics sections of this document is not warranted. Constant or repeated exposure to limiting values will permanently and irreversibly affect the quality and reliability of the device.

**Terms and conditions of commercial sale** — NXP Semiconductors products are sold subject to the general terms and conditions of commercial sale, as published at <http://www.nxp.com/policy/terms>, unless otherwise agreed in a valid written individual agreement. In case an individual agreement is concluded only the terms and conditions of the respective agreement shall apply. NXP Semiconductors hereby expressly objects to applying the customer's general terms and conditions with regard to the purchase of NXP Semiconductors products by customer.

**No offer to sell or license** — Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents or other industrial or intellectual property rights.

**Export control** — This document as well as the item(s) described herein may be subject to export control regulations. Export might require a prior authorization from national authorities.

**Non-automotive qualified products** — Unless the data sheet of an NXP Semiconductors product expressly states that the product is automotive qualified, the product is not suitable for automotive use. It is neither qualified nor tested in accordance with automotive testing or application requirements. NXP Semiconductors accepts no liability for inclusion and/or use of non-automotive qualified products in automotive equipment or applications.

In the event that customer uses the product for design-in and use in automotive applications to automotive specifications and standards, customer (a) shall use the product without NXP Semiconductors' warranty of the

NXP Semiconductors

**BLF578**

Power LDMOS transistor

product for such automotive applications, use and specifications, and (d) whenever customer uses the product for automotive applications beyond NXP Semiconductors' specifications such use shall be solely at customer's own risk, and (e) customer fully indemnifies NXP Semiconductors for any liability, damages or failed product claims resulting from customer design and use of the product for automotive applications beyond NXP Semiconductors' standard warranty and NXP Semiconductors' product specifications.

### 13. Contact information

For more information, please visit: <http://www.nxp.com>

For sales office addresses, please send an email to: [salesaddresses@nxp.com](mailto:salesaddresses@nxp.com)

#### 12.4 Trademarks

Notice: All referenced brands, product names, service names and trademarks are the property of their respective owners.



NXP Semiconductors

**BLF578**

Power LDMOS transistor

## 14. Contents

1	Product profile.....	1
1.1	General description.....	1
1.2	Features.....	1
1.3	Applications.....	1
2	Pinning information.....	2
3	Ordering information.....	2
4	Limiting values.....	2
5	Thermal characteristics.....	3
6	Characteristics.....	3
6.1	Ruggedness in class-AB operation .....	4
7	Application Information.....	5
7.1	Reliability.....	5
8	Test Information.....	6
8.1	Impedance information.....	6
8.2	RF performance.....	6
8.2.1	1-Tone CW pulsed.....	6
8.3	Test circuit.....	8
9	Package outline.....	10
10	Abbreviations.....	11
11	Revision history.....	11
12	Legal information.....	12
12.1	Data sheet status.....	12
12.2	Definitions.....	12
12.3	Disclaimers.....	12
12.4	Trademarks.....	13
13	Contact information.....	13
14	Contents.....	14

Please be aware that important notices concerning this document and the product(s) described herein have been included in section Legal Information.



© NXP B.V. 2010.

For more information please visit <http://www.nxp.com>

For sales office addresses, please send an email to [salesaddresses@nxp.com](mailto:salesaddresses@nxp.com)

Date of release: 4 February 2010

Document revision level: BLF578\_2

## ประวัติผู้เขียน



นายพิพัชรพล จอมพลาพล เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ภูมิลำเนา อายุที่ ตําบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมปัลยาจากโรงเรียนแก่นครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรม โทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



นายอติชาต เรียวเรืองแสงกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ภูมิลำเนา อายุที่ ตําบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมปัลยาจากโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรม โทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



นายอภิวัฒน์ บัวเบิก เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ภูมิลำเนา อายุที่ ตําบลกรองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปัลยาจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรม โทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี